



SEED-VPM642 用户指南

2008

DSP Development Systems

SEED-VPM642 用户指南

TMS320DM642 视频 DSP 处理模板

版本号：E
2008.8

<http://www.seeddsp.com>

声明

北京合众达电子技术有限责任公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，同时也保留在不作任何通告的情况下，终止其任何一款产品的供应和服务的权利。用户在下订单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是当前的和完整的。

版权© 2008，北京合众达电子技术有限责任公司

前言

阅前必读

简介:

本用户指南是 TMS320DM642 视频 DSP 处理模板硬件使用说明书，详细描述了 SEED-VPM642 的硬件构成、原理，以及它的使用方法和编程指导。

保修:

所有由北京合众达电子技术有限责任公司生产制造的硬件和软件产品，保修期为从发货之日起壹年。在保修期内由于产品质量原因引起的损坏，北京合众达电子技术有限责任公司负责免费维修或更换。当在保修期内软件进行了升级，北京合众达电子技术有限责任公司将免费提供。

参考资料:

TMS320C6000 Technical Brief (文献号SPRU197)：介绍C6000系列DSP的入门知识及开发工具

TMS320C6000 Cpu and Instruction Set Reference Guide (文献号SPRU189)：介绍TMS320C6000系列DSP的CPU结构、指令组、流水线及中断。

TMS320C6000 Peripherals Reference Guide (文献号SPRU190)：描述C6000系列DSP片上的通用外设，包括DSP片上数据各程序存储器、外部存储接口（EMIF）、主机接口（HPI）、串口、DMA/EDMA控制器、扩展总线（XBUS）、时钟和锁相环电路（PLL）和省电工作方式等。

TMS320DM642 Video/Imaging Fixed-Point Digital Signal Processor (文献号SPRS200)：描述 TMS320DM642 定点 DSP 的特点、电气指标、时序、以及引脚封装等。

TMS320DM642 Technical OverView (文献号 SPRU615)：介绍 TMS320DM642 的各种技术及应用。

TMS320C6000 DSP External Memory Interface (EMIF) Reference Guide (文献号SPRU266)：描述DSP的EMIF外设的功能。

TMS320C6000 DSP Enhanced Direct Memory Access (EDMA) Controller Reference Guide (文献号 SPRU234) : 描述DSP的EDMA的功能。

TMS320C6000 DSP 32-Bit Timer Reference Guide (文献号 SPRU582) : 描述DSP的定时器的功能。

TMS320C6000 DSP Host Post Interface (HPI) Reference Guide (文献号 SPRU578) : 描述DSP的HPI功能。

TMS320C64x DSP Video Port / VCXO Interpolated Control (VIC) Port Reference Guide (文献号 SPRU629) : 描述视频口与VIC口的功能。

TMS320C6000 DSP Multichannel Audio Serial Port (McASP) Reference Guide (文献号 SPRU041) : 描述外设McASP的功能与使用。

TMS320C6000 DSP Inter-Integrated Circuit (I²C) Module Reference Guide (文献号 SPRU175) : 描述外设I²C的功能。

TMS320C6000 DSP Ethernet Media Access Controller (EMAC) / Management Data Input / Output (MDIO) Module Reference Guide (文献号 SPRU628) : 描述外设EMAC与MDIO的功能。

TMS320C600 DSP Peripheral Component Interconnect (PCI) Reference Guide (文献号 SPRU581) : 描述外设 PCI 的功能。

TMS320C6000 DSP General-purpose Input / Output (GPIO) Reference Guide (文献号 SPRU584) : 描述外设 GPIO 的功能。

TMS320C6000 Assembly Language Tools User's Guide (文献号 SPRU186) : 描述 TMS320C6000 系列 DSP 的汇编语言工具（汇编器、链接器和其他开发汇编语言程序的工具），汇编器命令、宏命令、通用目标文件格式（COFF）和符号调试命令等。

TMS320C6000 Optimizing C Compiler User's Guide (文献号 SPRU1187) : 描述 TMS320C6000 系列 DSP 的 C 编译器和汇编优化器。此 C 编译器将标准的 ANSI C 源程序编译为 TMS320C54x 系列 DSP 的汇编源程序，汇编优化器则帮助你优化你的汇编源程序。

TMS320C6X Chip Support Library API Reference Guide (文献号 SPRU401) : 描述对 TMS320C6000 系列 DSP 片上外设支持库的函数和宏命令的内容，相应的函数和宏以头文件和字母顺序二种方式进行排序列表，并进行详细描述，同时给出如何使用它们的程序例子。

TMS320C6000 Programmer's Guide (文献号 SPRU198) : 描述对' C6000 系列 DSP 的 C 和汇编源程序进行优化的方法，包括相应的应用程序例子。

DSP/BIOS User's Guide (文献号 SPRU423) : 描述如何用 DSP/BIOS 工具和 APIs 对嵌入式实时 DSP 应用程序进行分析。

TVP5150PBS: 描述 TVP5150PBS 的低功耗 NTSC/PAL 视频解码芯片的特点、电气指标、时序、以及引脚封装等。

SAA7121H: 描述视频编码芯片 SAA7121H 的特点、电气指标、时序、以及引脚封装等。

BCM5221: 描述 EMAC 接口芯片 BCM5221 的特点、电气指标、时序、以及引脚封装等。

TLV320AIC23B: 描述 TLV320AIC23B 带耳机放大器的 96KHz 立体声 Codec 芯片的特点、电气指标、时序，以及引脚封装等。

TL16C752B: 描述 TL16C752B 带 64-字节 FIFO 的双路 UART 芯片的特点、电气指标、时序，以及引脚封装等。

MAX3160: 描述 MAX3160 RS232 / RS422 / RS485 多协议收发器芯片的特点、电气指标、时序，以及引脚封装等。

商标:

SEED 是北京合众达电子技术有限责任公司的注册商标。

TI、XDS510 是 Texas Instruments 的注册商标。

更多帮助:

- 网址: <http://www.seeddsp.com>
- 合众达总公司
地址: 北京市海淀区中关村南大街 12 号寰太大厦 1201 号
邮编: 100081
电话: 010-59796855
传真: 010-62161218
- 北京分公司
地址: 北京市海淀区中关村南大街 12 号寰太大厦 1201 号
邮编: 100081
电话: 010-59796855
传真: 010-51518866
E-mail: beijing@seeddsp.com
- 天津办事处
地址: 天津市河西区气象台路 48 号增 1 号先特写字楼 506 室
邮编: 300074
电话: 022-23556617
传真: 022-23556617
E-mail: tianjin@seeddsp.com
- 哈尔滨办事处
地址: 哈尔滨市南岗区文君街 69 号文君花园 E 栋 5 单元 301
邮编: 150001
电话: 0451-86203773
手机: 13796604918
E-mail: leon@seeddsp.com
- 上海分公司
地址: 上海市黄浦区成都北路 500 号峻岭广场 2208 室
邮编: 200003
电话: 021-63276977
传真: 021-63270962
E-mail: shanghai@seeddsp.com

- 杭州办事处
地址: 杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 1209 室
邮编: 310012
电话: 0571-88259367
传真: 0571-88259357
E-mail: hangzhou@seeddsp.com
- 深圳分公司
地址: 深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦北座 3A02 室
邮编: 518027
电话: 0755-33981828
传真: 0755-33981838
E-mail: shenzhen@seeddsp.com
- 广州办事处
地址: 广州市天河区天河北路 615 号鸿翔大夏天麟第 1808 室
邮编: 510630
电话: 020-38473795 020-38473796
传真: 020-38473798
E-mail: guangzhou@seeddsp.com
- 香港分公司
地址: 香港九龍觀塘開源道 48 號威利廣場 22 楼 2208 室
电话: +852-34268098 34268099
传真: +852-34264806
E-mail: seedhk@seeddsp.com
- 南京分公司
地址: 南京市中山东路 218 号长安国际中心 13 楼 F 座
电话: 025-84650405 84650406
传真: 025-84650557
邮编: 210002
E-mail: nanjing@seeddsp.com
- 合肥办事处
地址: 合肥市金寨路 93 号鸿基广场 504 室 (中科大东区正大门对面)
电话: 0551-3668853 3668854
传真: 0551-3668853-808
邮编: 230026
E-mail: hefei@seeddsp.com

成都办事处

地址: 人民南路 3 段林荫街华西大厦 A 座 602 室
电话: 028-85441353 85431123
传真: 028-85458130
邮编: 610041
E-mail: chengdu@seeddsp.com

武汉办事处

地址: 湖北省武汉市武昌街道口珞珈山路一号珞珈山大厦 B 座 1511 室
电话: 027-87660475 87660480
传真: 027-87660480-8809
邮编: 430070
E-mail: wuhan@seeddsp.com

长沙办事处

地址: 湖南长沙河西岳麓区银盆南路 357—3 号威胜大厦 B 座 602 室
电话: 0731-8906758
传真: 0731-8906758
邮编: 410018
E-mail: xusong@seeddsp.com

西安办事处

地址: 陕西西安市长安中路 239 号通瑞大厦 466 室
电话: 029-85248062 88562762 85361239
传真: 029-85248062
邮编: 710061
E-mail: xian@seeddsp.com

目录

第一章 入门.....	1
1.1 特点:	1
1.2 功能框图	2
1.3 概述	3
1.4 技术指标	4
第二章 TMS320DM642 基本系统.....	5
2.1 TMS320DM642 简介	5
2.2 TMS320DM642 存贮空间的配置.....	6
2.2.1 SEED-VPM642 存储空间的具体配置.....	7
2.3 Video Port和McASP	10
2.4 PCI、HPI和网络接口（EMAC与MDIO）	12
2.5 IIC	13
2.6 系统时钟	14
2.7 定时器	15
2.8 McBSP和VIC	15
2.9 复位与中断.....	15
2.10 上电自举方式的配置	16
2.11 TMS320DM642 的输入与输出	17
2.12 JTAG	17
第三章 视频接口.....	18
3.1 TMS320DM642 的VP口	18
3.2 TVP5150PBS	19
3.2.1 TVP5150 视频输入	19
3.2.2 TVP5150 的配置	20
3.2.3 DSP与TVP5150 数字视频流的连接	23
3.3 SAA7121H.....	24
3.3.1 SAA7121H的配置	25
3.3.2 DSP与SAA7121H的数据口连接	25
第四章 音频输入与输出	27
4.1 TMS320DM642 的McASP接口	27
4.2 TLV320AIC23B.....	29
4.3 TLV320AIC23B与DM642 的接口	30

4.3.1	AIC23B的数据口	30
4.3.2	AIC23B的控制口	32
4.3.3	TLC320AIC23B的位时钟实现	34
4.4	TLV320AIC23B的模拟接口	36
4.4.1	立体声输入与麦克风输入	37
4.4.2	立体声与耳机输出	38
第五章	UART & 数字I / O接口	39
5.1	数字I / O	39
5.2	TL16C752B	40
5.2.1	TL16C752BPT与DSP的连接	40
5.2.2	UART的寄存器说明	40
5.2.3	波特率的设置	45
5.3	异步串口接口电平	45
第六章	PCI、HPI与以太网接口	47
6.1	自动配置的实现	47
6.2	PCI总线接口	47
6.2.1	PCI简介	48
6.2.2	PCI的寄存器	49
6.2.3	PCI的初始化	52
6.2.4	PCI内存的映射	53
6.3.	HPI.....	54
6.4	网络接口	55
6.4.1	网络接口的简介	55
6.4.2	PHY设备的连接	56
6.4.3	EMAC的数据包	57
第七章	ATA硬盘接口	58
7.1	ATA的简介	58
7.2	ATA 硬盘接口的实现	59
7.3	ATA数据的传送	63
7.4	ATA的设备的配置及连接	63
第八章	实时时钟	65
8.1	X1226 概述	65
8.1.1	IIC总线	65
8.1.2	X1226 的寻址	66
8.1.3	X1226 片内CCR寄存器的映射	68
8.2	TMS320DM642 与X1226 接口	69
第九章	ESAM加密模块	70
9.1	ESAM加密模块概述:	70
9.2	ESAM模块的硬件设计:	71

9.3	ESAM读写的实现	72
9.3.1	ESAM的读	72
9.3.2	ESAM的写	72
9.4	ESAM卡的复位及相关读 / 写时序:	73
9.4.1	冷复位.....	73
9.4.2	热复位.....	73
9.4.3	读写时序说明	74
第十章 测试程序.....		75
10.1	存贮器系统的测试	76
10.1.1	SDRAM的测试.....	76
10.1.2	FLASH的测试	77
10.2	Boot的测试	78
10.2.1	FLASH引导的过程.....	78
10.2.2	FLASH引导的测试.....	79
10.3	音频的测试	80
10.3.1	AUDIO测试的内容	80
10.3.2	AUDIO的测试过程	80
10.4	图像采集与回放的测试.....	81
10.4.1	第一路D1 静态图像的采集	81
10.4.2	第 2~4 通路图像的采集与显示测试.....	82
10.5	UART的测试	83
10.5.1	UART的测试内容	83
10.5.2	UART的测试过程	83
10.6	以太网接口的测试	84
10.7	ATA硬盘接口的测试	84
10.8	实时时钟的测试	85
10.8.1	RTC的测试	85
10.8.2	EEPROM的测试	85
10.9	ESAM模块的测试.....	86
第十一章 连接器、跳针、机械尺寸.....		87
11.1	物理布局	87
11.2	连接器及开关	88
11.2.1	J1: 数字I/O、异步串口COM A和COM B	89
11.2.2	J2: 模拟视频、音频的输入 / 输出	90
11.2.3	J3: 第 0 路音频立体声输出口Audio Line OUT	91
11.2.4	J4: 第 1 路音频立体声输出口Audio Line OUT	91
11.2.5	J5: 第 2 路音频立体声输出口Audio Line OUT	91
11.2.6	J6: 第 3 路音频立体声输出口Audio Line OUT	92
11.2.7	J7: 图像的S端输出	92
11.2.8	J8: 网络接口	93
11.2.9	J9: ATA硬盘连接器	93

11.2.10 J10: JTAG仿真器接口	95
11.2.11 J11: +5V电源输入口	95
11.2.12 J12: 复位按钮.....	95
11.2.13 J13: 外部复位输入.....	95
11.2.14 J14: PCI或HPI连接器	96
11.3 指示灯	99
附录A 寄存器	100
A.1 数字量输出寄存器（DOUTR）	100
A.2 数字量输入寄存器（DINR）	100
A.3 Flash页寄存器（FLASHPAGE）：	100
A.4 ATA状态寄存器（ATASTATUS）	101
A.5 串口配置寄存器（UARTSET）	101
A.6 音频锁相环控制寄存器（AUDIOPLL）	102
A.7 ESAM控制寄存器（ESAMCNTL）	102
A.8 ESAM状态寄存器（ESAMSTATUS）	103
A.9 看门狗使能寄存器（WATCHDOG）	103
A.10 看门狗使能寄存器（WDUP）	103
A.11 串口中断源寄存器（UARTINIT）	103
附录B 可编程器件说明	105

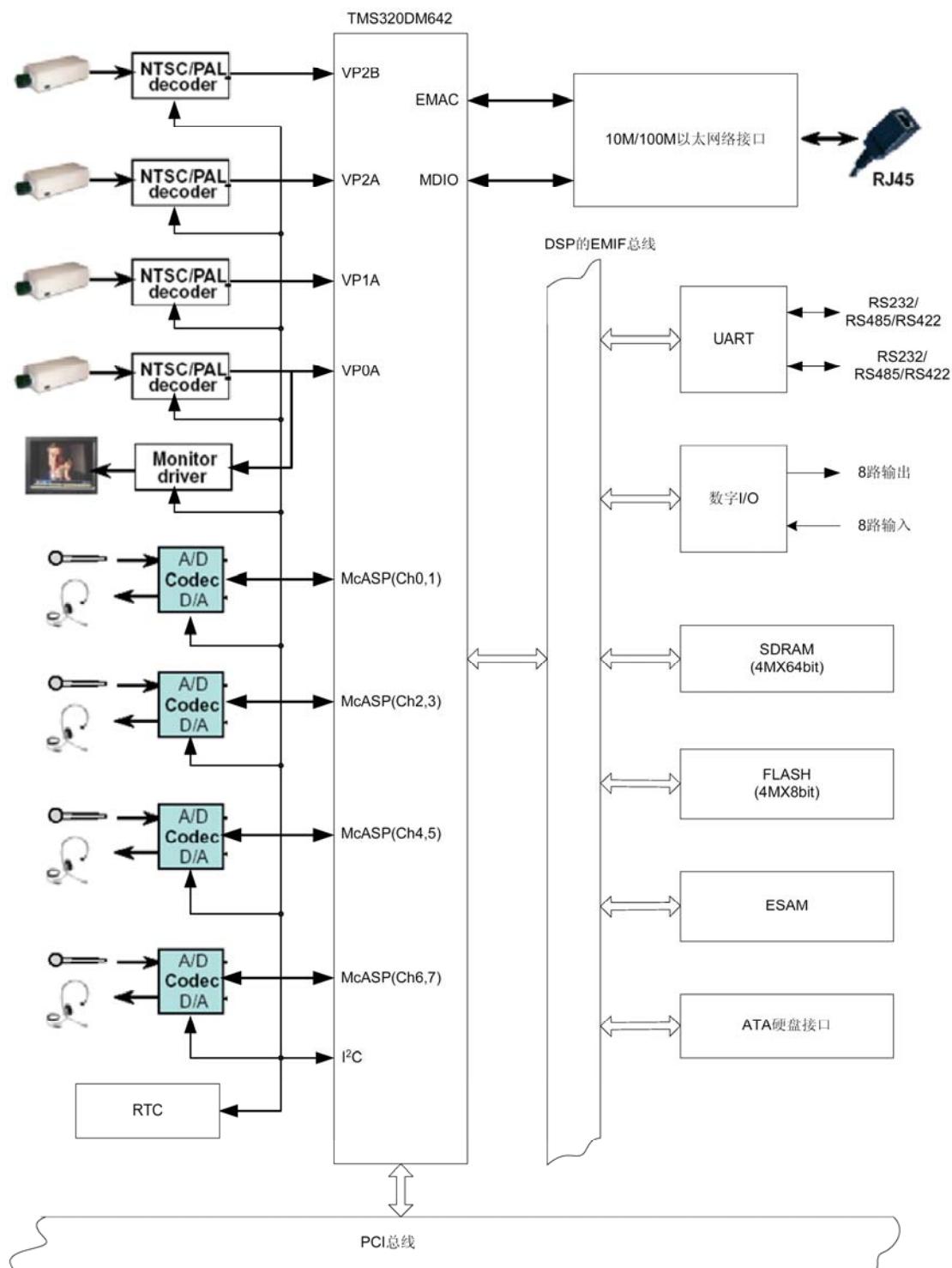
第 1 章

入门

1.1 特点:

- 采用 TMS320DM642，专用于数字媒体应用的高性能 32-位定点 DSP，工作主频最高达 720MHz，处理性能可达 5760MIPS
 - ◆ 片上存贮器：
 - L1P Cache: 16K×8-位
 - L1D Cache: 16K×8-位
 - L2 RAM/Cache: 256K×8-位
 - ◆ 片上外设：
 - 32 位的定时器： 3 通路；
 - McBSP: 2 通路；
 - McASP: 1 通路；
 - Video Port: 3 通路；
 - VIC: 1 通路；
 - PCI: 1 通路；
 - IIC: 1 通路；
 - GPIO: 8 通路；
 - EMAC&MDIO: 1 通路；
 - 16/32 位 HPI: 1 通路；
- 外扩 SDSRAM，容量为 4M×64 位
- 外扩 Flash，容量为 4M×8 位
- 4 路 PAL/NTSC 标准模拟视频输入（CVBS 或 Y/C 可选），1 路 PAL/NTSC 标准模拟视频输出（CVBS + Y/C）
- 4 路立体声音频输入 / 输出（Microphone 输入或 Line In 可选）
- 8 路数字量输入，8 路数字量输出，用于状态和报警信号的输入 / 输出
- 2 路 UART 接口，接口标准 RS232 / RS422 / RS485 可配置
- 实时时钟 RTC + 512×8-位 EEPROM
- 32 位、33MHz，支持主 / 从模式的 PCI 2.2 标准
- 10M/100Mbase-TX 标准以太网接口
- 标准的 ATA 硬盘接口
- ESAM 硬件加密模块，支持 DES / 3DES 密钥算法，2K×8-位加密保护的 EEPROM，可存放密钥、设备序列号、或其他重要的代码或数据

1.2 功能框图



注：
PCI与EMAC功能只能二选一；
VP0A的功能只能二选一。

1.3 概述

SEED-VPM642 是一款专为各种视频应用而开发的 PCI 插卡或带 10/100M 以太网接口的独立的模板，其上包含：专用于数字媒体应用的高性能 32-位定点 DSP TMS320DM642，其工作主频高达 720MHz，处理性能可达 5760MIPS，可实时实现多路数字视频 / 音频的编码运算，如：MPEG4、H.264、G.729 等；多路视 / 音频接口：4 路 PAL/NTSC 制标准复合或 Y/C 模拟视频输入，1 路 PAL/NTSC 制标准复合或 Y/C 模拟视频输出，4 路标准的 Microphone 输入或 Audio Line In 立体声输入，4 路标准的 Audio Line Out 立体声输出；2 路可编程切换的 RS232/RS422/RS485 异步接口，8 路数字输入、8 路数字输出，用于云台控制和环境监控；大容量本地存储：标准的 ATA 硬盘接口，方便本地存储，实现数字视频录像机功能；高速数据传输接口：标准的 32-位、33MHz、支持主 / 从模式的 PCI 2.2 总线、或 10/100M 以太网接口，方便实现数字视频服务器功能；实时时钟，为数字视频 / 音频提供实时时基信息；软 / 硬件加密功能，更好地保护产品开发者的知识产权。

SEED-VPM642 结构紧凑、布局合理，标准的半长 PCI 插卡（175mm×107mm），4 路视频输入 / 1 路视频输出和 4 路音频立体声输入、8 路开入 / 8 路开出和 2 路 RS232/RS422/RS485 异步串口分别由 2 个高密度 DB-26 连接器从 PC 机后面板引出，+5V 电源输入、RJ45 以太网接口则从对边引出，ATA 硬盘接口位于右上方，而 1 路 Y/C 视频输出和 4 路立体声音频输出则位于左上方。

SEED-VPM642 系统主要包含两部分，分别为 SEED-VPM642 的硬件系统与相应的测试软件。

在 SEED-VPM642 中主要集成了 DSP、SDRAM、FLASH、VIDEO、AUDIO、UART、IO、RTC、ESAM、ATA 与网络接口等外设。这样使其能够应用在视频与语音的处理及其相关的领域。

相应的测试软件包括以下几个部分：

- DSP 对 VIDEO 的操作的示例程序；
- DSP 对 AUDIO 的操作的示例程序；
- DSP 对 IO 的操作及 UART 与计算机通讯的示例程序；
- DSP 对 ESAM 的操作的示例程序；
- DSP 对 RTC 的操作的示例程序；
- DSP 对 SDRAM 与 FLASH 的操作示例；
- DSP 对 ATA 的操作的示例程序；
- DSP 对网络接口的操作的示例程序；
- PCI 的操作示例程序；
- DSP 的 Bootloader 示例程序；

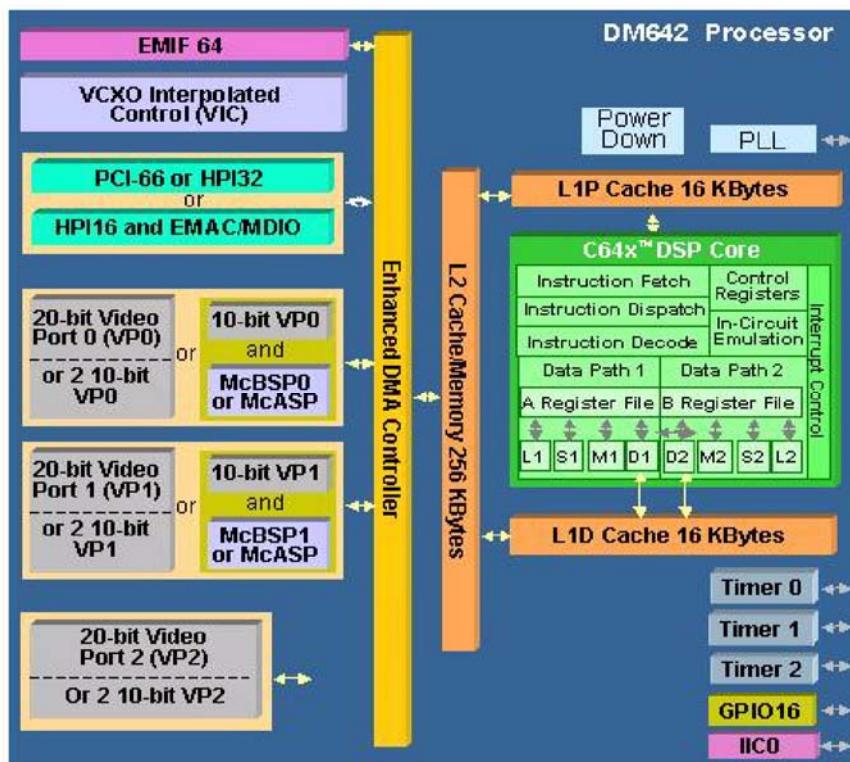
1.4 技术指标

- 主处理器: TMS320DM642, 工作主频高达 720MHz, 处理能力可达 5760MIPS
- SDRAM: 4M×64-位, 工作时钟 133MHz
- Flash: 4M×8-位, 70ns (20 年数据保存, 1,000,000 次擦写)
- 视频输入: 4 通道, DB-26 连接器, PAL/NTSC 标准模拟视频信号 (CVBS 或 Y/C 可选), 最大输入范围: 0~1 V_{PP}
NTSC: 720×525@30 帧 / 秒
PAL: 720×625@25 帧 / 秒
- 视频输出: 1 通道, DB-26 连接器, PAL/NTSC 标准模拟视频信号 (CVBS + Y/C 可选), 最大输出范围: CVBS: 0~1.23 V_{PP}, Y: 0~1 V_{PP}, C: 0~0.89 V_{PP}
NTSC: 720×525@30 帧 / 秒
PAL: 720×625@25 帧 / 秒
- 音频输入: 4 通道, DB-26 连接器, Microphone 输入 (支持驻极体 Microphone, 并提供偏置电压)、或 Line In 输入 (输入范围: 2V_{RSM})
支持 8KHz~96KHz@16/20/24/32-位采样
- 音频输出: 4 通道, 标准 3.5mm Audio Jack 连接器, Line Out 输出 (输出范围: 1V_{RSM}@10KΩ / 50pF 负载)
支持 8KHz~96KHz@16/20/24/32-位采样
- 异步串口: 2 通道, DB-26 连接器, RS232/RS422/RS485 可编程配置
传输率: RS232: 1Mbaud; RS422/RS485: 1.92Mbaud
- 数字 I/O: 8 路开入、8 路开出, DB-26 连接器
开入: V_{IH}: 2.0V~5.5V, V_{IL}: -0.5V~0.8V
开出: V_{OH}: 2.4V@-4mA, V_{OL}: 0.5V@8mA
- 实时时钟: 提供年、月、日、星期、时、分、秒等实时信息 (±30ppm)
提供 512×8-位 EEPROM (100 年数据保存, 100,000 次擦写)
IIC 总线 400KHz 数据传输率
- PCI 接口: 32 位、33MHz, 支持主 / 从模式的 PCI 2.2 标准
- 以太网接口: 10M/100Mbase-TX 标准, 标准的带绿、黄 2 个 LED 指示灯的 RJ45 连接器, 绿灯指示连接状态, 黄灯指示数据传输或传输速度
- ATA 接口: 带围墙的 40-芯 IDC 针式插座, 实现 ATA 的 PIO 4.0 传输方式
- 工作温度: 0~70°C
- 机械尺寸: 标准 PCI 半长卡 (175mm×107mm)

TMS320DM642 基本系统

2.1 TMS320DM642 简介

TMS320DM642 是美国德州仪器公司 (TI) 推出的一款面向数字多媒体应用的 DSP，它在 TI 的 C64x DSP 内核基础上进一步集成了完备的视频 / 音频输入 / 输出接口、以太网接口、PCI-66 总线等片上外设，不仅能使用户很方便地对音频 / 视频等各种复杂的运算进行高速处理，还能为方便、无缝地接口视频 / 音频编解码器件和以太网 / PCI 总线等数据传输接口。非常适用于 VoIP、数字视频服务器、多通道数字视频录像机 (DVR)、多通道数字视频监控等应用，提供高质量的视频编 / 解码解决方案。其功能框图如下：



2.2 TMS320DM642 存贮空间的配置

TMS320DM642 的程序 / 数据空间以字节为单位进行统一编址，整个寻址空间为 4G-字节。其片上存储器、片上外设、及外部存储器接口（EMIF）均映射到此 4G-字节空间中。

TMS320DM642 的存贮空间映射如下图所示：

Memory Block Description	Block Size (Bytes)	HEX Address Range
Internal RAM (L2)	256K	0000 0000 ~ 0003 FFFF
Reserved	768K	0004 0000 ~ 000F FFFF
Reserved	23M	0010 0000 ~ 017F FFFF
External Memory Interface A (EMIFA) Registers	256K	0180 0000 ~ 0183 FFFF
L2 Registers	256K	0184 0000 ~ 0187 FFFF
HPI Registers	256K	0188 0000 ~ 018B FFFF
McBSP 0 Registers	256K	018C 0000 ~ 018F FFFF
McBSP 1 Registers	256K	0190 0000 ~ 0193 FFFF
Timer 0 Registers	256K	0194 0000 ~ 0197 FFFF
Timer 1 Registers	256K	0198 0000 ~ 019B FFFF
Interrupt Selector Registers	256K	019C 0000 ~ 019F FFFF
EDMA RAM and EDMA Registers	256K	01A0 0000 ~ 01A3 FFFF
Reserved	512K	01A4 0000 ~ 01AB FFFF
Timer 2 Registers	256K	01AC 0000 ~ 01AF FFFF
GP0 Registers	256K - 4K	01B0 0000 ~ 01B3 EFFF
Device Configuration Registers	4K	01B3 F000 ~ 01B3 FFFF
I ² C0 Data and Control Registers	16K	01B4 0000 ~ 01B4 3FFF
Reserved	32K	01B4 4000 ~ 01B4 BFFF
McASP0 Control Registers	16K	01B4 C000 ~ 01B4 FFFF
Reserved	192K	01B5 0000 ~ 01B7 FFFF
Reserved	256K	01B8 0000 ~ 01BB FFFF
Emulation	256K	01BC 0000 ~ 01BF FFFF
PCI Registers	256K	01C0 0000 ~ 01C3 FFFF
VP0 Control	16K	01C4 0000 ~ 01C4 3FFF
VP1 Control	16K	01C4 4000 ~ 01C4 7FFF
VP2 Control	16K	01C4 8000 ~ 01C4 BFFF
VIC Control	16K	01C4 C000 ~ 01C4 FFFF
Reserved	192K	01C5 0000 ~ 01C7 FFFF
EMAC Control	4K	01C8 0000 ~ 01C8 0FFF
EMAC Wrapper	8K	01C8 1000 ~ 01C8 2FFF
EWRAP Registers	2K	01C8 3000 ~ 01C8 37FF
MDIO Control Registers	2K	01C8 3800 ~ 01C8 3FFF

Reserved	3.5M	01C8 4000 ~ 01FF FFFF
QDMA Registers	52	0200 0000 ~ 0200 0033
Reserved	928M - 52	0200 0034 ~ 2FFF FFFF
McBSP 0 Data	64M	3000 0000 ~ 33FF FFFF
McBSP 1 Data	64M	3400 0000 ~ 37FF FFFF
Reserved	64M	3800 0000 ~ 3BFF FFFF
McASP0 Data	1M	3C00 0000 - 3C0F FFFF
Reserved	64M - 1M	3C10 0000 - 3FFF FFFF
Reserved	832M	4000 0000 - 73FF FFFF
VP0 Channel A Data	32M	7400 0000 - 75FF FFFF
VP0 Channel B Data	32M	7600 0000 - 77FF FFFF
VP1 Channel A Data	32M	7800 0000 - 79FF FFFF
VP1 Channel B Data	32M	7A00 0000 - 7BFF FFFF
VP2 Channel A Data	32M	7C00 0000 - 7DFF FFFF
VP2 Channel B Data	32M	7E00 0000 - 7FFF FFFF
EMIFA CE0	256M	8000 0000 - 8FFF FFFF
EMIFA CE1	256M	9000 0000 - 9FFF FFFF
EMIFA CE2	256M	A000 0000 - AFFF FFFF
EMIFA CE3	256M	B000 0000 - BFFF FFFF
Reserved	1G	C000 0000 - FFFF FFFF

TMS320DM642 通过外部存贮器接口 (EMIF) 访问片外存储器，EMIF 由 64-位数据线 D[63:0]、20-位地址线 A[22:03]、8-位字节使能线 BE[7:0]、4-位片选线 CE3~CE0 和各类存储器的读 / 写控制信号 ARE/SADS/SDCAS/SRE、AOE/SOE/SDRAS、AWE/SWE/SDWE、ARDY、SDCKE、SOE3、HOLD、HOLDA、ECLKIN、ECLKOUT1、ECLKOUT2 组成，每个 CEx 空间有 256M-字节寻址空间，并且可配置为与 SRAM、Flash、SDRAM、ZBTSRAM 等各类存储器接口。

SEED-VPM642 上 EMIF 的外部输入时钟 ECLKIN 设计为 133MHz，因此 EMIF 以 133MHz 时钟进行工作。

关于 TMS320DM642 的 EMIFA 的设计与应用，请参看文档：**TMS320C6000 DSP External Memory Interface (EMIF) Reference Guide** (文献号 SPRU266)。

2.2.1 SEED-VPM642 存储空间的具体配置

SEED-VPM642 视频处理模板上，通过 EMIF 扩展的外部存储资源如下：

- Flash 最大 4M×8-位，8-位异步静态存储器接口；
- SDRAM 最大 4M×64-位，64-位同步动态存储器接口；

- | | |
|--------------|---|
| □ 状态 / 控制寄存器 | 8×8 -位, 8-位异步静态存储器接口。这些寄存器位于 SEED-VPM642 模板的 CPLD 中实现; |
| □ UARTA | 8×8 -位, 8-位异步静态存储器接口; |
| □ UARTB | 8×8 -位, 8-位异步静态存储器接口; |
| □ ATA | 16×16 -位, 16-位异步静态存储器接口; |

这些外扩的存储资源将被映射到 DM642 的 EMIF 的 4 个 \overline{CE}_x 存储空间中, 分配时将相同类型、相同数据宽度的存储器接口组合到同一个 \overline{CE}_x 存储空间中, 存储空间的具体分配如下。

2.2.1.1 \overline{CE}_0 空间

TMS320DM642 的 \overline{CE}_0 子空间被配置为 64-位 SDRAM 接口, 分配给外扩的 SDRAM 使用。SDRAM 的工作时钟由 DM642 的 ECLKOUT1 提供, 其可由软件配置为 EMIF 的 ECLKIN、或 CPU 时钟/4、或 CPU 时钟/6, 最高为 133MHz。一般情况下, 配置为 ECLKIN, 即 133MHz。

SDRAM 在 \overline{CE}_0 子空间的具体定位为: 0x8000 0000~0x81FF FFFF。

SDRAM 的读 / 写时序参看《**MT48LC4M32BPG Data Sheet**》。

2.2.1.2 \overline{CE}_1 空间

TMS320DM642 的 \overline{CE}_1 子空间被配置为 8-位异步具体存储器接口, 分配给了 SEED-VPM642 模板上的 Flash、状态 / 控制寄存器、UARTA、UARTB 等使用, \overline{CE}_1 子空间的具体划分如下:

2.2.1.2.1 Flash

SEED-VPM642 模板上最大可以配置 $4M \times 8$ -位的 Flash, DM642 将 EMIF 的 \overline{CE}_1 子空间配置为 8-位异步静态存储器接口来接口 Flash, Flash 的读 / 写时序参见《**Am29LV033C Data Sheet**》。Flash 在 \overline{CE}_1 子空间占据的具体空间定位为 0x9000 0000~0x9007 FFFF。

TMS320DM642 外部地址总线只有 A[22:3], 总共 20 根, 所以 \overline{CE}_1 子空间最大的寻址范围为 $1M \times 8$ -位。SEED-VPM642 板上 \overline{CE}_1 子空间除了分配给 Flash 以外, 还分配给状态 / 控制寄存器、UARTA、UARTB 等资源使用, 其中 Flash 只占据 \overline{CE}_1 子空间的前一半的寻址空间, 即最大的可寻址范围为 $512K \times 8$ -位, 而 Flash 的设计容量为 $4M \times 8$ -位, 所以为了解决到 Flash 所有的地址空间, 在 SEED-VPM642 模板上采用分页技术来实现对 Flash 的访问, 即将整个 $4M \times 8$ -位的 Flash 分成 8 个 $512K \times 8$ -位的页, 而页地址 PA21、PA20、PA19 则由页地址寄存器提供 (页地址寄存器位于 CPLD 中)。

Flash 页寄存器 (FLASHPAGE) :

地址: 0x9008 0011 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	PA21	PA20	PA19

PA[21:19]: FLASH 的页地址

2.2.1.2.2 状态 / 控制寄存器

SEED-VPM642 模板上共有 7 个控制寄存器，用于设置板上各个外设的状态，其控制寄存器列表如下：

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| □ DIOOUT 寄存器 | 8-位，用于控制 8-位数字量输出； |
| □ FLASHPAGE 寄存器 | 3-位，用于给出 Flash 的页地址 PA[21:19]； |
| □ UARTSET 寄存器 | 4-位，用于设置 UART 的工作方式； |
| □ AUDIOPLL 寄存器 | 3-位，用于设置 音频锁相环 PLL1708； |
| □ ESAMCNTL 寄存器 | 3-位，用于与嵌入式加密模块（ESAM）进行通信； |
| □ WATCHDOG 寄存器 | 1-位，用于使能看门狗； |
| □ WDUP 寄存器 | 0-位，用于刷新看门狗。 |

SEED-VPM642 模板上共有 3 个状态寄存器，用于采集当前模板上各个外设的运行状况，其列表如下：

- | | |
|------------------|---------------------------|
| □ DIOIN 寄存器 | 8-位，用于读取 8-位数字量输入； |
| □ ATASTATUS 寄存器 | 1-位，用于读取 ATA 的工作状态； |
| □ ESAMSTATUS 寄存器 | 1-位，用于与嵌入式加密模块（ESAM）进行通信。 |

SEED-VPM642 状态 / 控制寄存器的地址列表如下：

寄存器	地址	读与写
DIOOUT	0x9008 0010	只写
FLASHPAGE	0x9008 0011	只写
UARTSET	0x9008 0012	只写
AUDIOPLL	0x9008 0013	只写
ESAMCNTL	0x9008 0014	只写
WATCHDOG	0x9008 0015	只写
WDUP	0x9008 0016	只写
DIOIN	0x9008 0010	只读
ATASTATUS	0x9008 0011	只读
ESAMSTATUS	0x9008 0014	只读

SEED-VPM642 状态 / 控制寄存器的详细说明参见附录 A。

2.2.1.2.3 UART

SEED-VPM642 模板上选用 TL16C752B 实现 2 路异步串口，'DM642 将 EMIF 的 CE1 子空间配置为 8 位异步静态存储器接口来接口 TL16C752B，每路异步串口占用 8 个 8 位存储单元，TL16C752B 在 CE1 子空间的具体定位如下表：

串口	字节地址
UART A	0x9008 0000 ~ 0x9008 0007
UART B	0x9008 0007 ~ 0x9008 000F

TL16C752B 的读 / 写时序参见《**TL16C752B Data Sheet**》。

有关 SEED-VPM642 的 2 个异步串口的详细描述参见第 3 章《UART 接口》。

2.2.1.3 CE2空间

TMS320DM642 的 CE2 子空间被配置为 16 位异步静态存储器接口，分配给外扩的 ATA 标准硬盘接口，以 PIO 方式来实现硬盘的读 / 写操作。ATA 有 2 个片选空间 CS0 和 CS1，每个空间占用 8 个 16 位存储单元，ATA 在 CE2 子空间的具体定位如下表：

串口	字节地址
ATA_CS0	0xA000,0000 ~ 0xA000,0007
ATA_CS1	0xA000,0010 ~ 0xA000,0017

有关 SEED-VPM642 的硬盘接口的详细描述参见第 4 章《ATA 接口》。

2.2.1.4 CE3空间

此空间在 SEED-VPM642 模板上未使用。

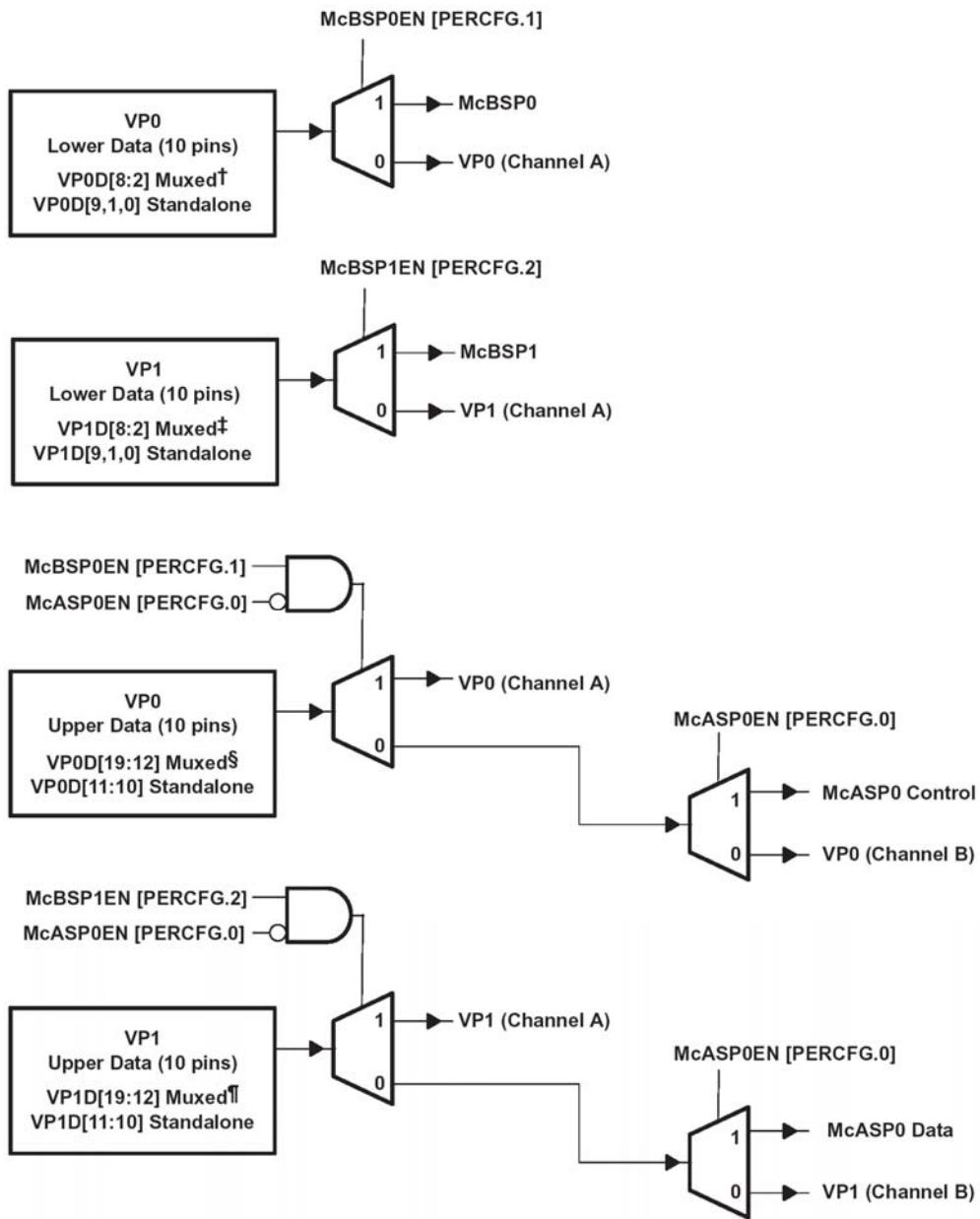
2.3 Video Port和McASP

TMS320DM642 共有三个视频口，分别为 VP0、VP1 和 VP2。其中 VP2 为单一功能的视频口。VP0 与 VP1 则与 McBSP、McASP 复用引脚的，其功能选择由 DM642 上的外设配置寄存器（PERCFG）进行配置的。PERCFG 寄存器的位域定义如下：

7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	VP2EN	VP1EN	VP0EN	I2C0EN	MCBSP1EN	MCBSP0EN	MCASP0EN

R-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-1 R/W-1 R/W-0

其中将相应的位置“1”，则使能该功能，置“0”，则禁止该功能。其操作方法参看 **TMS320DM642 Video/Imaging Fixed-Point Digital Signal Processor**（文献号 SPRS200）。这些功能模块的配置情况如下图所示：



SEED-VPM642 模板上，将 PERCFG 设置为 0x79，使能 3 个视频口和 McASP 口，具体配置如下：

- VP2:** 配置为 VP2A 和 VP2B 二个 8 位 BT.656 视频输入口，用于分别接口 2 路 BT.656 标准数字视频输入（分别对应第 3、第 4 路视频解码器的输出）；
- VP1:** 配置为 VP1A + McASP 数据口；

- VP1A 配置为 8 位 BT.656 视频输入口，用于接口 1 路 BT.656 标准数字视频输入（对应第 2 路视频解码器的输出）；
 - McASP 数据口用于接口 4 路数字立体声音频输入 / 输出（对应第 1~4 路立体声音频 Codec 的数据口）。
- VP0: 配置为 VP0A + McASP 控制口。
- VP0A 配置为 8 位 BT.656 视频输入或输出口，用于接口 1 路 BT.656 标准数字视频输入或输出（对应第 1 路视频解码器的输出或对应视频编码器的输入）。
 - McASP 控制口用于为 4 路数字立体声音频提供控制信号。

2.4 PCI、HPI和网络接口（EMAC与MDIO）

TMS320DM642 支持多种外部接口：PCI 接口、HPI 接口和以太网 MAC 接口，这些接口信号复用相同的引脚，它们的功能选择和配置是在上电复位时通过检测 TMS320DM642 上的特殊引脚（PCI_EN、MAC_EN、HD5、PCI_EEAI）的状态来实现的，具体情况如下表所示：

PCI_EN, HD5, and MAC_EN Peripheral Selection (HPI, GP0[15:9], PCI, EMAC, and MDIO)

PERIPHERAL SELECTION†				PERIPHERALS SELECTED					
PCI_EN Pin [E2]	PCI_EEAI Pin [L5]	HD5 Pin [Y1]	MAC_EN Pin [C5]	HPI Data Lower	HPI Data Upper	32-Bit PCI	EEPROM (Auto-Init)	EMAC and MDIO	GP0[15:9]
0	0	0	0	√	Hi-Z	Disabled	N/A	Disabled	√
0	0	0	1	√	Hi-Z	Disabled	N/A	√	√
0	0	1	0	√	√	Disabled	N/A	Disabled	√
0	0	1	1	Disabled		Disabled	N/A	√	√
1	1	X	X	Disabled		√	Enabled (via External EEPROM)	Disabled	Disabled
1	0	X	X	Disabled		√	Disabled (default values)	Disabled	Disabled

- PCI_EN 引脚： 内部下拉，PCI 接口使能。
- PCI_EEAI 引脚： 内部下拉，使能通过外部 EEPROM 对 PCI 进行初始化。
- HD5 引脚： 内部既不上拉，也不下拉。通过外部上拉或下拉来选择 HPI16 / HPI32。
- MAC_EN 引脚： 内部下拉，EMAC 和 MDIO 接口使能。
- PCI66 引脚： 内部下拉，决定 PCI 总线工作在 66MHz 频率下还是 PCI 工作在 33MHz 频率下。

SEED-VPM642 模板设计成根据模板安装的情况自动配置接口类型，可以自动配置成下列 3 种接口中的一种：

- 32-位 PCI 接口
- 32-位 HPI 接口
- 16-位 HPI 接口 + 以太网接口

所以，SEED-VPM642 模板既可当作 PC 机的 PCI 插卡来使用（可多板同时使用）；也可当作一个 32-位 HPI 接口设备来使用（也可多板同时使用）；也可独立使用，通过以太网接口实现远程通讯。

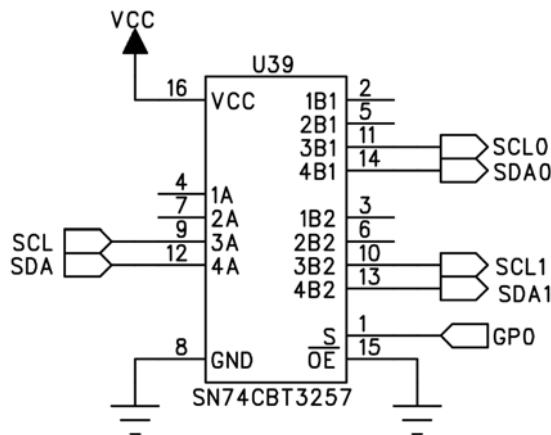
注：当用作 32-位 HPI 接口时，应将 PCI 连接器 J14 的 B10 接+3.3V、B3 接 GND。

2.5 IIC

TMS320DM642 上集成有一条 IIC 总线，'DM642 为此 IIC 总线的主设备。SEED-VPM642 模板上用此 IIC 总线连接了下列从设备：

- 4 路视频解码器 TVP5150PBS 的控制口
- 1 路视频编码器 SAA7121H 的控制口
- 4 路音频编解码器 TLV320AIC23B 的控制口
- 1 路实时时钟 RTC

每个 IIC 总线的从设备均对应一个从设备地址，IIC 总线以此从设备地址来区分所访问的是哪个从设备。TVP5150PBS 与 TLV320AIC23B 均只能配置为 2 个不同的从设备地址，所以一条 IIC 总线中是不能同时连接 4 个 TVP5150PBS 或 TLV320AIC23B 的。SEED-VPM642 模板上，将 IIC 总线作总线切换，分为 IIC 1 与 IIC 0，如下图所示：



IIC 0 总线上连接：

- 第 1 路和第 2 路视频解码器 TVP5150PBS 的控制口
- 第 1 路和第 2 路音频编解码器 TLV320AIC23B 的控制口

IIC 1 总线上连接：

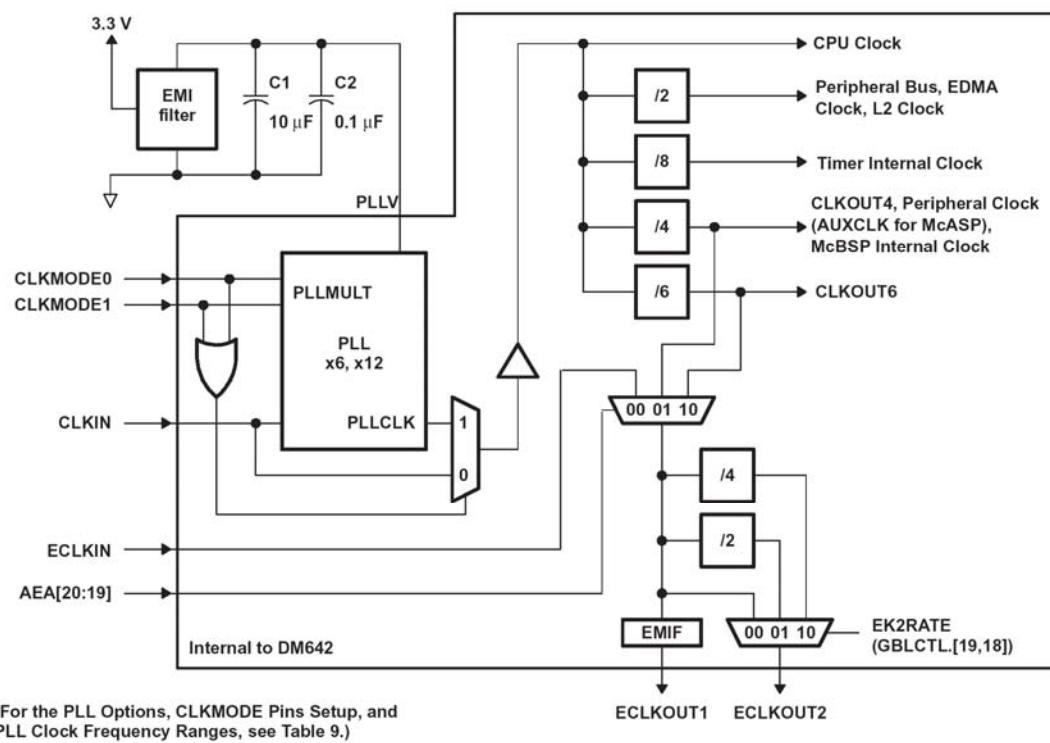
- 第 3 路和第 4 路视频解码器 TVP5150PBS 的控制口
- 视频编码器 SAA7121H 的控制口

- 第 3 路和第 4 路音频编解码器 TLV320AIC23B 的控制口
- 实时时钟 RTC

IIC 的总线切换由'DM642 的 GP0[0]口来控制。对 IIC 总线各从设备的具体操作说明详见相关从设备的章节。

2.6 系统时钟

TMS320DM642 片上时钟电路如下图所示：

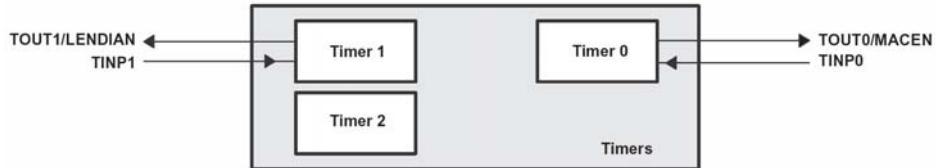


时钟电路由 PLL、分频器和多路切换器组成，给'DM642 的 CPU 内核、EMIF 和片上外设提供时钟。

SEED-VPM642 模板上输入时钟 CLKIN 为 50MHz, CLKMODE[1:0]上拉或下拉为 10, 即片内 PLL 设置为 $\times 12$, CPU 内核频率为 $50 \times 12 = 600\text{MHz}$ 。ECLKIN 为 133MHz, AEA[20:19]上拉或下拉为 00, 即 EMIF 时钟 ECLKOUT1 配置为来自 ECLKIN, 为 133MHz。而片上外设总线、EDMA 传输和 L2 存储器的工作频率为 CPU 内核频率的 1/2, 即 300MHz; 片上定时器的工作频率为 CPU 内核时钟频率的 1/8, 即 75MHz; 片上外设 McASP 和 McBSP 的工作频率为 CPU 内核时钟频率的 1/4, 即 150MHz。

2.7 定时器

TMS320DM642 片上有三个 32-位的定时器，其功能框图如下图所示：



SEED-VPM642 模板上没有使用'DM642 的定时器硬件资源，这 3 个定时器可供用户软件编程使用。需要注意的是 Timer1 与 Timer0 的输出 TOUT1 与 TOUT2 与 TMS320DM642 的两个运行状态 LENDIAN 与 MACEN 复用管脚。在 SEED-VPM642 模板上将'DM642 配置为 Little Endian，即已将 TOUT1/LENDIAN 引脚上拉；而以太网接口是根据 SEED-VPM642 模板的安装情况自动配置的，所以 TOUT/MACEN 引脚将会根据安装情况自动上拉或下拉。

2.8 McBSP 和 VIC

在 SEED-VPM642，模板上未使用这 2 个外设的硬件资源。

2.9 复位与中断

TMS320DM642 除了片上外设产生的中断请求以外，还有 5 个外部中断引脚 $\overline{\text{INT}[7:4]}$ 和 $\overline{\text{NMI}}$ 。其中断时序如下图所示：



这些信号在 SEED-VPM642 板上均已上拉。

由上图可以看出 TMS320DM642 是以沿方式触发中断的，其中低电平（即 1）最少保持 128ns，而高电平（即 2）亦最少要保持 128ns。

SEED-VPM642 模板上有下列多个中断源：

- INTA、INTB: UART 通道 A 和 B 产生的中断；
- RTCINT: 实时时钟产生的中断；
- ATAINT: 硬盘接口产生的中断；

- ESAMINT:** ESAM 模块产生的中断;

这些中断源与 TMS320DM642 的外部中断引脚的对应关系如下所示:

- NMI:** 系统未使用。
- INT4:** 对应 ESAM 模块的中断 ESAMINT。
- INT5:** 对应 UART 模块的中断 INTA 与 INTB。
- INT6:** 对应 ATA 模块的中断 ATAINT。
- INT7:** 对应 RTC 模块的中断 RTCINT。

SEED-VPM642 模板上有下列 4 个复位源，其中任何一个复位有效，将导致整个系统复位：

- 上电复位:** 系统上电后自动产生 200ms 复位信号，使系统从初始状态开始执行
- 手动复位:** 按动复位按钮时，产生复位信号，主要用于系统调试
- 看门狗复位:** 当看门狗使能时，系统如果没有在规定的时间间隔内（最小值为 0.9s、典型值为 1.6s、最大值为 2.5s）对看门狗电路进行刷新，则产生复位信号，使系统重新开始，提高系统抗干扰能力。看门狗电路在上电复位后，处于禁止状态，看门狗电路通过将系统控制寄存器 0 (WATCHDOG) 中的 WDEN 控制位置 1 来使能。看门狗电路使能后，通过对看门狗刷新口 (WDUP) 作写操作来刷新看门狗。
- 电源监测复位:** 监测+3.3V 主电源，如果其下跌至 2.93V (典型值)，产生复位信号，提高系统的可靠性。

TMS320DM642 复位时的一些关键引脚的设置决定了 DM642 工作状态选择或配置，SEED-VPM642 模板上这些关键引脚的默认配置总结如下：

- AEA[22:21]=11B:** 用于选择上电自举方式，为 8-位的 Flash 自举方式。
- CLKMODE[1:0]=10B:** CPU 的时钟为 CLKIN×12；
- AEA[20:19]=00B:** ECLKOUT1 为 EMIF 外部时钟输入 AECLKIN；
- TOUT1/LENDIAN 上拉:** 系统工作在 Little Endian；

2.10 上电自举方式的配置

TMS320DM642 有多种上电自举方式，通过复位时 AEA[22:21]引脚的状态来选择，引脚状态与上电自举方式的对应关系如下所示：

- 00** 无自举模式。
- 01** HPI 或 PCI 自举。
- 10** 此设置被禁止。

□ 11

EMIFA 通过 8-位的 Flash 自举。

在 SEED-VPM642 模板上实现了以上的 Flash、HPI 或 PCI 三种自举方式，默认方式为 EMIFA 通过 8-位的 Flash 自举。

2.11 TMS320DM642 的输入与输出

TMS320DM642 中共有 16 个通用的输入与输出 GP0[15:00]。但除了 GP0[0]以外，其它的 GP0 管脚均与其它的功能复用。列表如下：

- GP0[15:9]与 PCI 功能的控制引脚复用；
- GP0[8]与 PCI66 和 VDAC 功能复用；
- GP0[7:4]与外部中断 INT[7:4]功能复用；
- GP0[3]与 PCIEAI 功能复用；
- GP0[2]与 CLKOUT6 功能复用；
- GP0[1]与 CLKOUT4 功能复用。

在 SEED-VPM642 模板上，GP0[3]与 GP0[8]用来做指示灯使用，而 GP0[0]用来控制 IIC 总线的切换。

2.12 JTAG

TMS320DM642 的仿真接口为 JTAG 形式，它能与各种形式的 JTAG 仿真器相连接，实现对 DM642 的仿真与调试。

注：当使用者使用 SEED 的并口仿真器时，应为仿真器接+5V 电源。

第 3 章

视频接口

在 SEED-VPM642 系统中共实现了四通路的视频输入接口与一个通路的视频输出接口，四通路的视频输入接口可以同时完成对四路视频信号的采集。视频解码电路选用 TVP5150PBS，视频编码电路选用 SAA7121H。视频的解码与编码均支持 NTSC 和 PAL 制式。

3.1 TMS320DM642 的VP口

TMS320DM642 上集成了三个 Video Port (简称 VP) 口，每个视频口由 20-位数据线、2 个时钟信号 VPxCLK0 (输入) 和 VPxCLK1 (输入 / 输出)、3 个控制信号 VPxCTL0、VPxCTL1 和 VPxCTL2 组成。时钟信号作为视频源的时钟信号输入 / 输出，控制信号作为视频源的同步信号输入 / 输出 (行同步、帧同步、场标志，视频采集使能等)。

每个视频口被分为上 (B) 、下 (A) 2 个通道，VP0 的 A 通道与 McBSP0 复用，VP1 的 A 通道与 McBSP1 复用，VP0 和 VP1 的 B 通道与 McASP 复用，VP2 则为单功能引脚。

每个视频口可被配置为视频输入口或视频输出口，但是上 (B) 、下 (A) 2 个通道只能同时被配置为输入口，或同时被配置为输出口，不能一个通道配置为输入口，另一个通道配置为输出口。

VP0 和 VP1 可配置为单通道视频输入 / 输出 + McBSPx 或 McASP 口，VP2 可配置为双通道视频输入 / 输出口。在 SEED-VPM642 中 VP0 和 VP1 被配置成为单通道视频输入 / 输出口 + McASP 口，VP2 配置成为双通路的视频输入口。VP0 A 口接口第 1 通道视频输入或视频输出、VP1 A 口接口第 2 通道视频输入、VP2 A 口接口第 3 通道视频输入、VP2 B 口接口第 4 通道视频输入。

当 VP0 与 VP1 配置为单通道视频输入口时，VPxCLK0 作为视频源的输入时钟，VPxCLK1 未用。而 VPxCTL0、VPxCTL1 和 VPxCTL2 则分别作为视频源的 CAPEN/AVID/HSYNC、VBLNK/VSYNC、FID 输入同步信号。

当 VP2 配置为双通道视频输入口时，VPxCLK0 和 VPxCLK1 分别作为 2 个视频源的输入时钟，而 VPxCTL0 和 VPxCTL1 分别作为 2 个视频源的采集使能信号，VPxCTL2 未用。

双通道 BT.656 视频输入时，视频数据的行 / 场同步，通过各自的 BT.656 视频流中的时基信号来控制。BT.656 视频数据流的采样受 CAPEN 信号控制或受 BT.656 视频数据流

中的时基码控制。当 CAPEN 信号无效或在 EAV 和 SAV 时基码之间将不对视频数据流进行采样。

BT.656 视频数据流采集的起始、水平同步、垂直同步等，受输入信号 CAPEN 和视频通道控制寄存器 VCxCTL ($x = A, B$) 中的 VCEN、EXC、HRST、VRST、FLDD 等控制位组合控制。

当配置为单通道视频输出口时，VPxCLK1 作为视频源输出时钟，VPxCLK0 作为输入时钟。而 VPxCTL0、VPxCTL1 和 VPxCTL2 分别作为输出视频的 HSYNC/HBLNK/AVID/FLD、VSYNC/VBLNK/CSYNC/FLD、CBLKN/FLD。

DM642 的视频口作为 8-位视频口时，其使用 10-位数据总线中的高 8-位，即 VPxD[9:2] 或 VPxD[19:12]。

更加详细的说明，参看文档 **TMS320C64x DSP Video Port/VCXO Interpolated Control (VIC) Port Reference Guide** (文献号 SPRU629)。

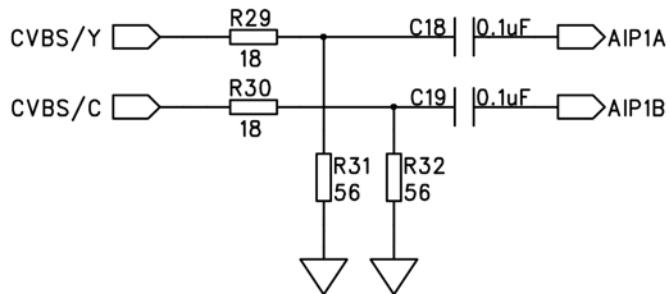
3.2 TVP5150PBS

TVP5150PBS 是一款高性能视频解码器，可将 NTSC、PAL 视频信号转换成数字色差信号 (YUV4:2:2)，支持两个复合视频或一个 S 端子输入。输出格式为 ITU-R BT.656，并支持 Macrovision™ 复制保护以及高级的 VBI 功能。不仅如此，TVP5150 还具备了封装小（32 脚的 TQFP）、功耗小的特点 (<150mW)，因此，非常适用于便携、批量大、高质量和高性能的视频产品。

详细的说明用户参阅文档 **TVP5150PBS**。

3.2.1 TVP5150 视频输入

视频解码器 TVP5150PBS 可以接受 2 路复合视频信号 (CVBS) 输入和 1 路超级视频信号 (S-Video = Super-Video, Y/C) 输入。输入电路如下图所示：



视频解码器 TVP5150PBS 视频信号输入范围为 $0.75V_{PP}$, 而外部视频信号输入范围一般为 $1V_{PP}$, 所以外部视频输入与 TVP5150APBS 视频输入之间串接 18Ω 和 56Ω 到地分压电阻网络, 以达到 TVP51500PBS 所需的输入电平。使用前一定要将视频信号输入的范围调整到 $1V_{PP}$ 。

外部视频信号输入可以采用复合视频和超级视频的形式, 其接法如下:

- 当使用复合视频信号输入时, CVBS/Y 作为复合视频输入, CVBS/C 接模拟地;
- 当使用超级视频信号时, CVBS/Y 作为亮度分量 Y 和 CVBS/C 作为色度分量 C。

在随 **SEED-VPM642** 系统自带的视频输入连接器中采用复合视频信号输入。

3.2.2 TVP5150 的配置

TVP5150PBS 的配置是通过标准的 IIC 总线来完成的。TVP5150PBS 的 IIC 标准总线是由串行数据输入 / 输出线 (SDA) 和时钟输入 / 输出线 (SCL) 组成的。TVP5150 只做为从设备, 不能做为主设备。IIC 总线的数据传送速率最高可达 400Kbits/s。在 SEED-VPM642 中我们采用 100kbits/s 的速率进行对 TVP5150 的配置。

详细的寄存器说明用户参阅文档 **TVP5150PBS** 中关于这部分的描述。

3.2.2.1 TVP5150 配置的写

TMS320DM642 做为一个 IIC 总线的主设备初始化 TVP5150 配置的写操作时, 按如下程式进行:

- DSP 产生一个起始条件;
- DSP 发出一个 TVP5150 的地址 (0xBA 或 0xB8), 并标明写操作, 等待 TVP5150 响应;
- 接收到 TVP5150 的响应后, DSP 发出要配置寄存器的地址, 等待 TVP5150 响应;
- 接收到 TVP5150 的响应后, 发送要配置的数据, 等待 TVP5150 响应;
- 接收到 TVP5150 的响应后, 发送停止位, 结束一次配置。

整个写的过程列表如下:

Step 1	0
I ² C Start (master)	S
Step 2	7 6 5 4 3 2 1 0
I ² C General address (master)	1 0 1 1 1 0 X 0
Step 3	9
I ² C Acknowledge (slave)	A
Step 4	7 6 5 4 3 2 1 0
I ² C Write register address (master)	addr addr addr addr addr addr addr addr
Step 5	9
I ² C Acknowledge (slave)	A
Step 6	7 6 5 4 3 2 1 0
I ² C Write data (master)	Data Data Data Data Data Data Data Data
Step 7†	9
I ² C Acknowledge (slave)	A
Step 8	0
I ² C Stop (master)	P

† Repeat steps 6 and 7 until all data have been written.

在进行配置寄存器（0x00~8F）时，TVP5150 需要一段延时来完成当前的配置，此时 TVP5150 保持 SCL 为低，通知 DSP 配置尚未完成。在编程时，一般不用查询当前的 SCL 的状态，而是延时配置需要的最大延时 64us。示例如下：



3.2.2.2 TVP5150 状态的读

当 TMS320DM642 要读取当前 TVP5150 的状态时，需通过 IIC 总线启动对 TVP5150 的寄存器的一个读操作。读操作分两部分进行，说明如下：

- 由 DSP 向 TVP5150 写入要读取的寄存器的地址；
- 由 DSP 向 TVP5150 发送读取寄存器数据的命令。

整个过程列表如下：

Read Phase 1

Step 1	0							
I ² C Start (master)	S							
Step 2	7	6	5	4	3	2	1	0
I ² C General address (master)	1	0	1	1	1	0	X	0
Step 3	9							
I ² C Acknowledge (slave)	A							
Step 4	7	6	5	4	3	2	1	0
I ² C Read register address (master)	addr	addr	addr	addr	addr	addr	addr	addr
Step 5	9							
I ² C Acknowledge (slave)	A							
Step 6	0							
I ² C Stop (master)	P							

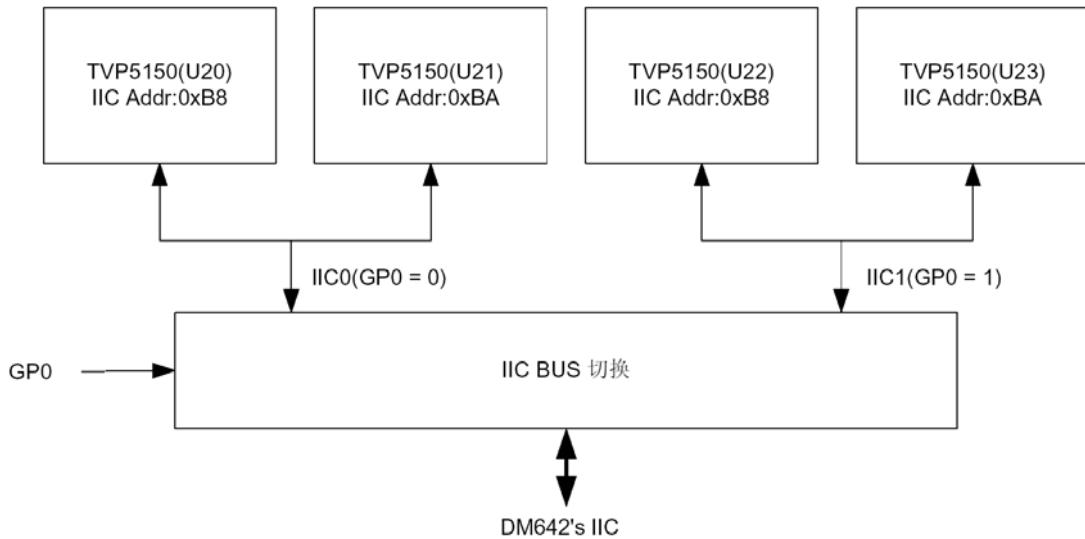
Read Phase 2

Step 7	0							
I ² C Start (master)	S							
Step 8	7	6	5	4	3	2	1	0
I ² C General address (master)	1	0	1	1	1	0	X	1
Step 9	9							
I ² C Acknowledge (slave)	A							
Step 10	7	6	5	4	3	2	1	0
I ² C Read data (slave)	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
Step 11†	9							
I ² C Not Acknowledge (master)	Ā							
Step 12	0							
I ² C Stop (master)	P							

† Repeat steps 10 and 11 for all bytes read. Master does not acknowledge the last read data received.

3.2.2.3 DSP与TVP5150 配置连接

TVP5150 作为 IIC 总线的从设备，最多可配置为 2 个不同的从设备地址，一条 IIC 总线只能同时访问 2 个 TVP5150 配置口，而 SEED-VPM642 模板上有 4 个 TVP5150，所以用总线切换的方法将 IIC 分成二组，如下图所示：



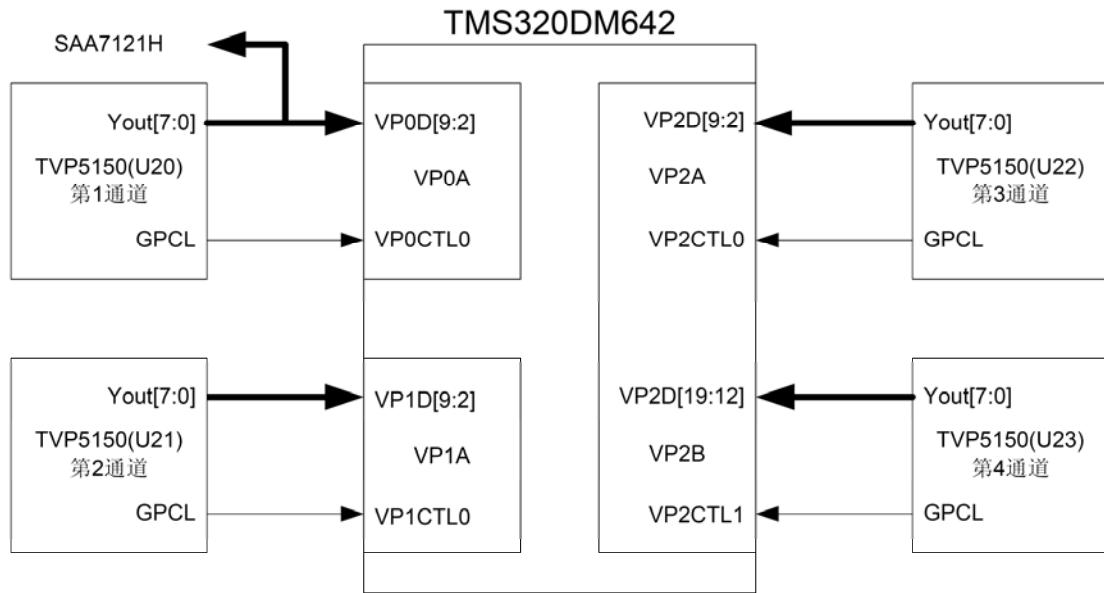
由上图可见，'DM642 用通用 I/O 口 GP0[0]来控制 IIC 总线的切换，GP0[0]为“0”时，选通第 1 和第 2 通道 TVP5150，而 GP0[0]为“1”时，则选通第 3 和第 4 通道 TVP5150。每个通道的 TVP5150 的 IIC 总线从设备地址如图所示。

3.2.3 DSP与TVP5150 数字视频流的连接

TMS320DM642 支持 BT.656 格式的视频数据流的输入格式，能与 TVP5150 的视频数据流进行无缝连接。TMS320DM642 共有三个 VP 端口，最多可以支持 6 路 8 位 BT.656 数字视频接口。在 SEED-VM642 模板上用其中的四路来支持视频输入，余下的 2 路选择 McASP 功能，实现四路的音频输入 / 输出（关于音频部分详见第四章）。VP 端口具体的配置如下：

- VP0 的 A 通道与第 1 通路的 TVP5150 (U20) 相连接；
注：此 A 通道同时与 **SAA7121H** 相连接（参看有关 **SAA7121H** 的说明）。
- VP1 的 A 通道与第 2 通路的 TVP5150 (U21) 相连接；
注：VP0 的 B 通道与 VP1 的 B 通道合起来做 **McASP** 功能（参看第四章）。
- VP2 的 A 部与第 3 通路的 TVP5150 (U22) 相连接；
- VP2 的 B 部与第 4 通路的 TVP5150 (U23) 相连接；

其原理框图如下所示：



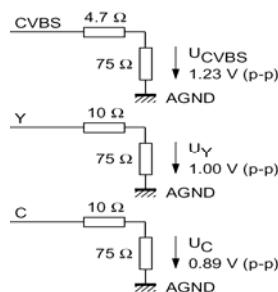
由上图可见，TVP5150 的 GPCL 引脚用来作 VP 口的 CAPEN，来控制视频数据流的采集。当 GPCL 为“1”时，允许 VP 口对输入的视频数据流进行采集；GPCL 为“0”时，则禁止 VP 口对输入的视频数据流进行采集。

GPCL 状态可以通过对 TVP5150 的 Miscellaneous Control Register 寄存器（地址为 0x3）中的 GPCL 位进行设置来置“1”或清“0”。

除了 VP0A 外，其余的 VP 端口均为单一的视频输入的功能。即在使用时将 VP 口设置成为 Capture 模式。VP0A 在 SEED-VPM642 系统中，还与视频输出 SAA7121H 相连接，因而 VP0A 需要工作在 Capture 与 Display 两种工作模式。关于 VP0A 如何实现这两种工作模式的切换，将在 SAA7121H 的说明中作详细的描述。

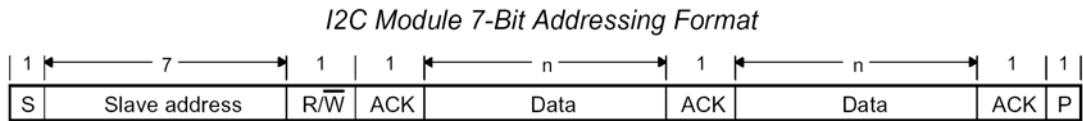
3.3 SAA7121H

视频编码器 SAA7121H 支持 PAL 与 NTSC 格式的视频编码。其输入支持 BT.656 格式的数字视频。SAA7121H 有 1 路复合视频 (CVBS) 输出和 1 路超级视频 (S-Video, Y/C) 输出。在 SEED-VPM642 模板上复合视频 (CVBS) 输出由连接器 J2 引出，超级视频输出由连接器 J7 (S 端子) 引出。其视频信号输出电路如下图所示：



3.3.1 SAA7121H的配置

SAA7121H 的配置是通过标准的 IIC 总线来完成的。SAA7121H 的 IIC 总线只支持 7-位地址的格式，并只能做为从设备。它支持寄存器的地址自动加一的功能。其数据交换的最高速度为 400kbit/s。除了可读的状态寄存器外，其它的寄存器只写。其读写的数据格式如下图：



每一个 SAA7121H 根据 SA 管脚的状态可以配置 IIC 的地址，说明如下：

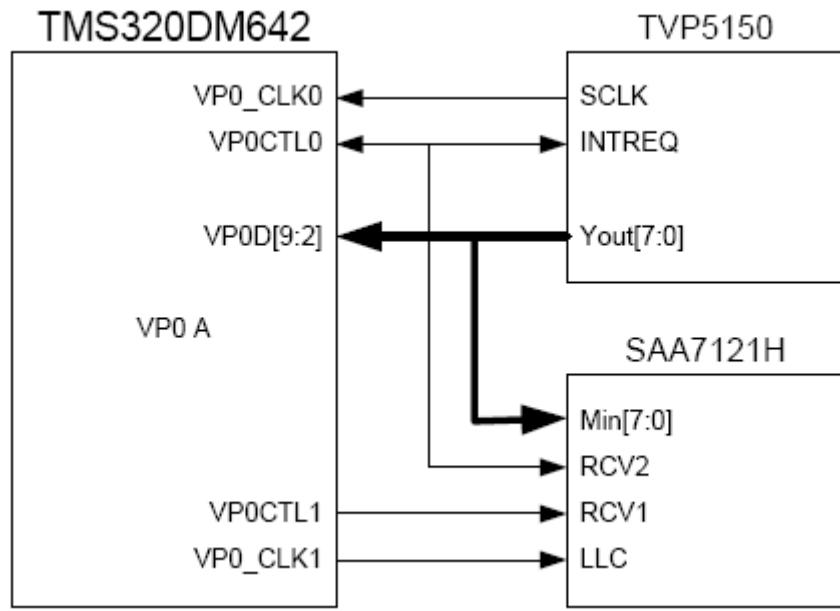
- 当 SA 为高时，其地址为 0x8C;
- 当 SA 为低时，其地址为 0x88; 。

SEED-VPM642 模板上将 SAA7121H 的 IIC 从设备地址配置为 0x88，并将其接口到 IIC1（见 3.2.2.3 章节的说明）上。在配置时需按如下步骤进行：

1. GPEN 寄存器的 GP0EN 置“1”使能 GP0[0]; GPDIR 寄存器的 GP0DIR 置“1”将 GP0[0] 配置为输出；GPVAL 寄存器的 GP0VAL 清“0”使 GP0[0] 输出低电平；
2. 按上图格式将 TMS320DM642 的 IIC 设为 7-位格式，并初始化；
3. 进行寄存器的读写。

3.3.2 DSP与SAA7121H的数据口连接

TMS320DM642 的 VP 口支持 BT.656 格式的数字视频流的显示功能，能与 SAA7121H 的数据口进行无缝连接。在 SEED-VPM642 模板上，四个 VP 口已经均被 TVP5150 所使用，因此，SAA7121H 只能与其中的一 TVP5150 复用一个 VP 端口了，这里我们选择的是 VP0A 端口。TVP5150 (U20)、SAA7121H 与 VP0A 的连接原理如下图：



从原理框图上可以看出，VP0A 即要做视频输入口，也要支持视频输出口，**但这两种工作模式不能同时使用**，下面将这两种情况下做详细说明。

当 VP0A 做为 8-位的 BT.656 视频采集口时，仅需视频数据流串行时钟和采集使能控制信号，串行数据流串行时钟由 TVP5150 的 SCLK，采集使能控制信号则由 TVP5150PBS 的 INTREQ/GPCL/VBLK 引脚配置为通用输出引脚来控制。此时 SAA7121H 不起作用。

当 VP0A 做为 8-位的 BT.656 视频显示口时，SAA7121H 需要 HSYNC（行同步信号）、VSYNC（场同步信号）、LLC（27MHz 的行锁存号）。这三个信号均由 VP0A 进行提供。分别说明如下：

- LCC 信号是由 VPO_CLK1 提供的，其输入由 TVP5150 (U20) 的 SCLK 输出提供。那 SCLK 既作为视频输入时钟信号，也作为视频输出时钟信号，还作为音频主时钟的锁相输入。所以，为了视频输出和音频采集能正常工作，第 1 路视频输入，必须保证有信号，而且 **SCLK 必须总是配置为输出有效**。
- HSYNC 信号是由 VP0CTL0 提供，连接到 RC2。但此时这个管脚也连接了 TVP5150 的 INTREQ/GPCL/VBLK 引脚，因此，TVP5150 的 **INTREQ/GPCL/VBLK** 引脚配置为输入。（操作寄存器 Miscellaneous Control Register）
- VSYNC 信号是由 VP0CTL1 提供的，连接到 RC1。此管脚不复用。

此时的 VP0D[9:2] 处于输出状态，会与 TVP5150 的 Yout[7:0] 产生总线冲突，因此 TVP5150APBS 的数据总线 YOUT[7:0] 通过杂项控制寄存器 (Miscellaneous Control Register) 的 Bit3 控制位配置为高阻状态。

第 4 章

音频输入与输出

SEED-VPM642 采用 4 片 TLV320AIC23B 实现 4 路立体声音频的输入 / 输出，TLV320AIC23B 是一种音频 Codec 器件，他的基本功能为：48KHz 带宽、96KHz 采样率，双声道立体声 A/D、D/A，音频输入包括：麦克风输入（提供麦克风偏置输出和前置放大器）和立体声输入（提供可编程放大器），音频输出包括：立体声输出（提供耳机功率放大器，能提供 30mW 输出功率，驱动 32Ω 负载）。

TLC320AIC23B 与微处理器的接口有二个，一个是控制口，用于设置 TLV320AIC23B 的工作参数，另一个是数据口，用于传输 TLV320AIC23B 的 A/D、D/A 数据。在 SEED-VPM642 模板上，使用 DSP 的 IIC 总线进行 TLC320AIC23B 的配置，利用 DSP 的 McASP 与 4 片 TLC320AIC23B 进行数据的交换。

4.1 TMS320DM642 的McASP接口

TMS320DM642 的 Multichannel Audio Serial Port (McASP) 主要应用在多通路的音频处理中，McASP 数据的接收与发送两个部分，这两部分可以进行同步操作，也可以完全独立的进行工作。

McASP 主要包括以下几组功能引脚：

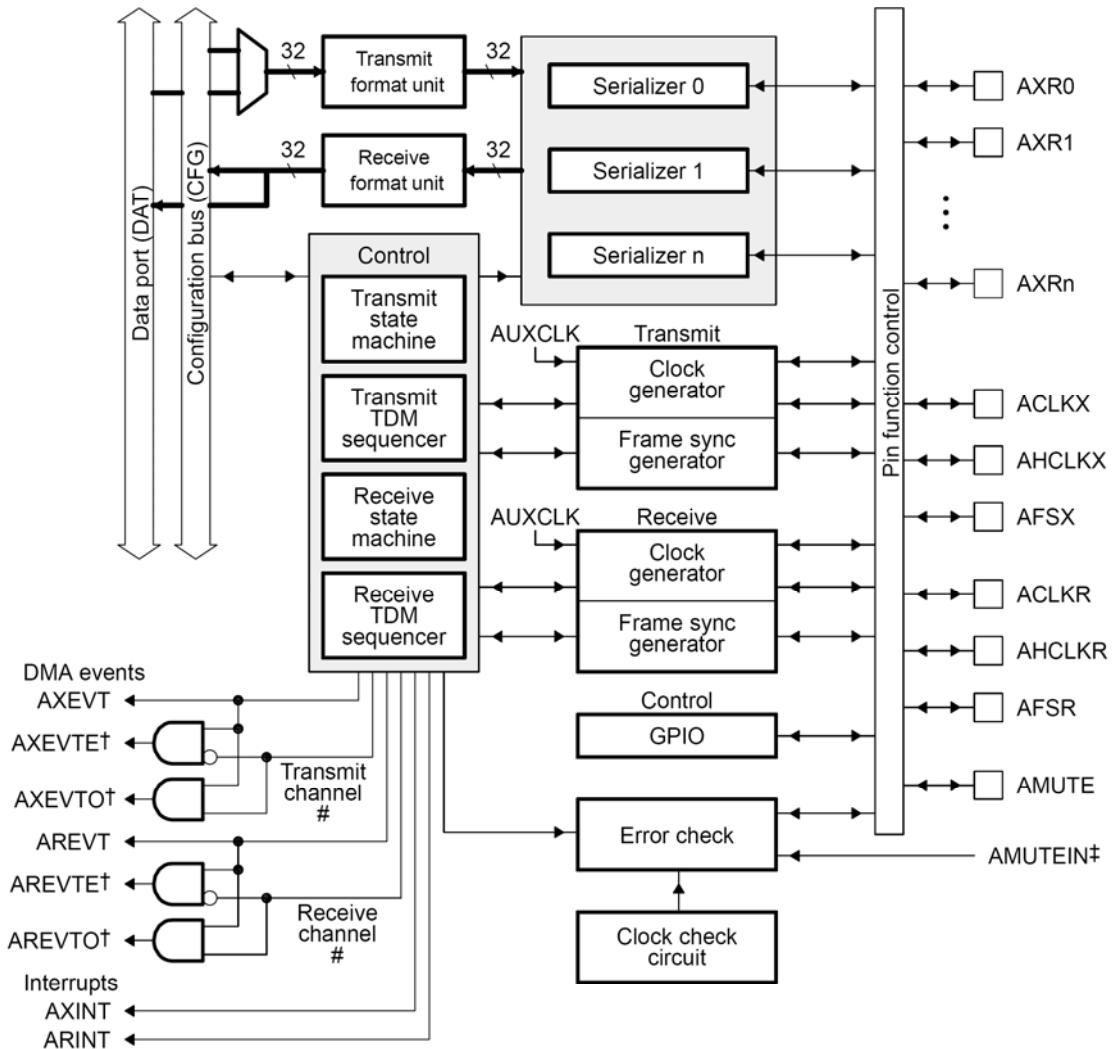
- 位时钟：ACLKX, ACLKR
- 帧同步：AFSX, AFSR
- 高频主时钟：AHCLKX, AHCLKR
- 数据的接收与发送：AXR[7:0]
- 静音输入与输出：AMUTEIN, AMUTE

McASP 同步串行通信协议简单说明如下：

- McASP 串行数据流起始时刻称为帧同步事件。帧同步事件由位时钟采样帧同步信号给出。
- McASP 串行数据流长度：串行传输的数据流位数达到设定的长度后，结束本次传输，等下一个帧同步信号达到，再发起另一次串行传输。
- McASP 串行数据流传输速度：即每一个串行位的持续时间，由位时钟决定。

- McASP 帧同步事件与何时采样与输出串行数据位流，即 AFSR (FSX)、ACLKR (CLKX)、AXR[7:0]三者之间的关系。确定 McASP 可支持的外部器件的协议，主要有以下三种：
 - I2S 数据格式，及相似的位-流格式；
 - 从 2 到 32 通路的 TDM 格式的数据流；
 - S/P DIF、IEC60958-1、AES-3 格式。

McASP 的基本框图如下所示：

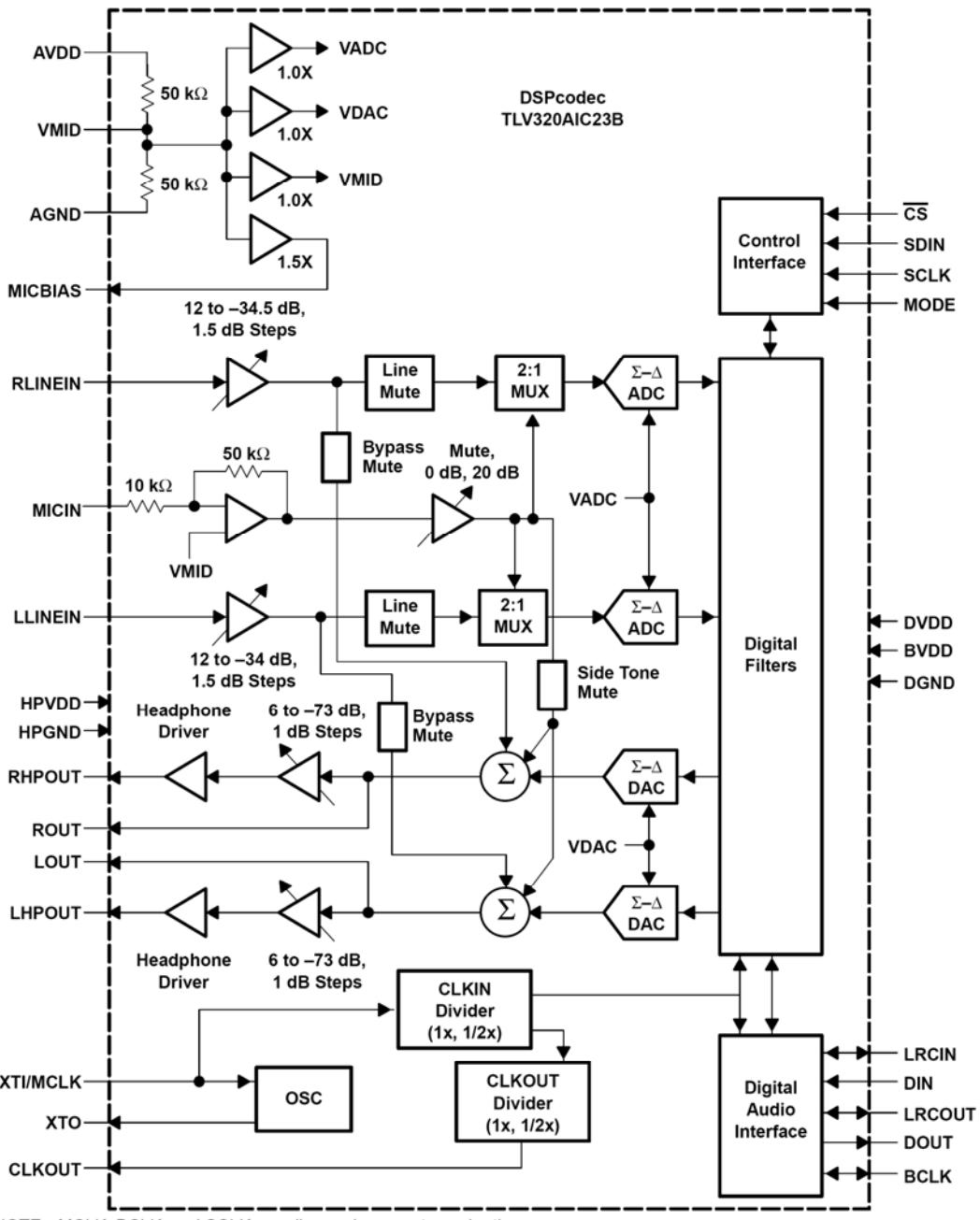


更加详细的说明请参看文档：**TMS320C6000 DSP Multichannel Audio Serial Port (McASP) Reference Guide**（文献号 SPRU041）。

在 SEED-VPM642 系统中，McASP 将同时接入 4 路音频输入与 4 路音频输出。其协议采用 Burst Frame Sync Mode。

4.2 TLV320AIC23B

TLV320AIC23B（以下简称 AIC23B）是 TI 推出的一款高性能的立体声音频 Codec 芯片，内置耳机输出放大器，支持 MIC 和 LINE IN 两种输入方式（二选一），并且输入和输出都具有可编程增益调节。AIC23B 的模数转换（ADC）和数模转换（DAC）部件高度集成在芯片内部，采用了先进的 Sigma-delta 过采样技术，可以在 8K 到 96K 采样率范围内提供 16-位、20-位、24-位和 32-位采样，ADC 和 DAC 的信噪比分别可以达到 90dB 和 100dB。同时，AIC23B 还具有很低的能耗，回放模式下功率仅为 23mW，省电模式下更是小于 15uW。AIC23B 的管脚和内部结构框图如下：



4.3 TLV320AIC23B与'DM642 的接口

TLV320AIC23B 与微处理器的接口有二个，一个是控制口，用于设置 TLV320AIC23B 的工作参数，另一个是数据口，用于传输 TLV320AIC23B 的 A/D、D/A 数据。SEED-VPM642 模板上将 TMS320DM642 的 McASP 配置成 Burst Frame Sync Mode 方式，与 4 片的 TLV320AIC23B 的数据口接口；使用 IIC 总线与 TLV320AIC23B 的控制口接口。

4.3.1 AIC23B的数据口

TLV320AIC23B 的数据口有四种工作方式，分别为：

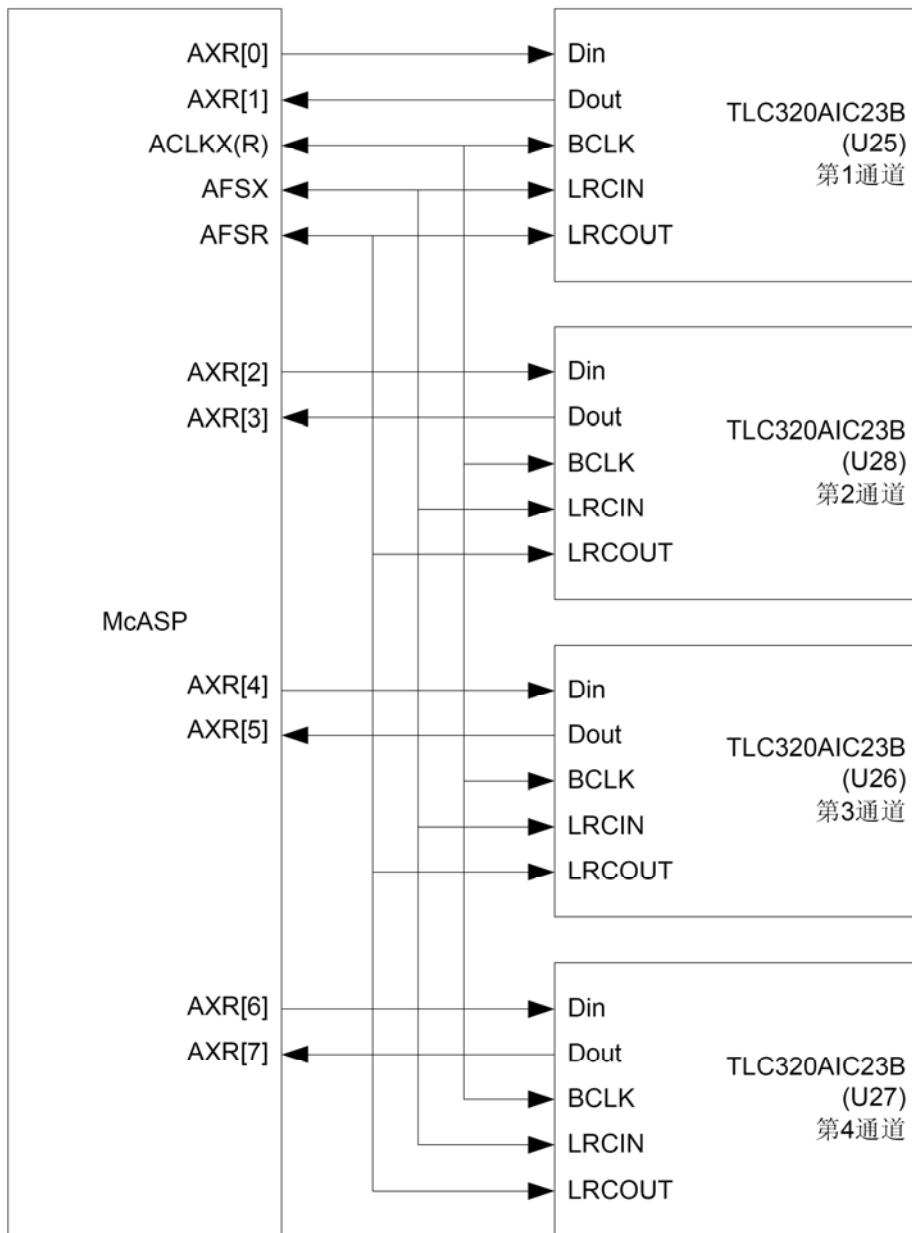
- Right justified
- Left justified
- IIS Mode
- DSP Mode

其中后两种可以很方便的与 DSP 的 McBSP 串口相连接。下面我们以 DSP Mode 模式来说明数据口的连接。其硬件上的管脚说明如下：

- BCLK: 数据口位-时钟信号，当 AIC23B 为从模式时（通常情况），该时钟由 DSP 产生；AIC23B 为主模式时，该时钟由 AIC23B 产生；
- LRCIN: 数据口 DAC 输出的帧同步信号（IIS 模式下左 / 右声道时钟）
- LRCOUT: 数据口 ADC 输入的帧同步信号
- DIN: 数据口 DAC 输出的串行数据输入
- DOUT: 数据口 ADC 输入的串行数据输出

这部分可以和'DM642 的 McASP 接口无缝连接，可以方便的实现主模式与从模式两种工作方式。当 McASP 为从模式时，McASP 的接收时钟与帧同频信号都由 AIC23B 来提供；当 McSP 为主模式时，McASP 产生所有的信号。连接示意图如下：

TMS320DM642

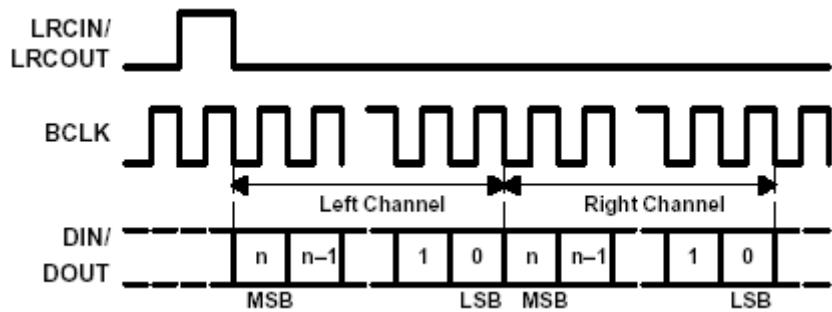


从上图可以看出，McASP 是如何与四片 TLC320AIC23B 进行连接的。描述如下：

- 第一通路 (U25) 的输入与输出与 McASP 的 AXR[1:0]连接，其中 AXR1 为数据输入，AXR0 为数据输出；
- 第二通路 (U28) 的输入与输出与 McASP 的 AXR[3:2]连接，其中 AXR3 为数据输入，AXR2 为数据输出；
- 第三通路 (U26) 的输入与输出与 McASP 的 AXR[5:4]连接，其中 AXR5 为数据输入，AXR4 为数据输出；
- 第四通路 (U27) 的输入与输出与 McASP 的 AXR[7:6]连接，其中 AXR7 为数据输入，AXR6 为数据输出；

- 四个通路的帧同步信号、发送与接收时钟均是共用的。因而，当 **McASP** 工作在从模式时，只能有且只能有一片 **AIC23B** 工作在主模式，其它三片工作在从模式。
当 **McASP** 工作在主模式时，其发送与接收模块的时钟中，须有一个选择为外部方式，一般选择发送时钟为 **McASP** 产生，接收时钟为外部（即 **ACLKX**）。

‘DM642 与 AIC23B 的数据交换的协议可以采用 DSP 模式与 IIS 模式，区别仅在于 DSP 的 McBSP 帧同步信号的宽度。后者的帧同步信号宽度必须为一个字（16 位）长，而前者的帧宽度可以为一个位长，比如在字长 16 位（即左右声道的采样各为 16 位），帧长为 32 位的情况下，如果采用 IIS，帧同步信号宽度应为 16 位；而采用 DSP Mode 帧信号宽度 1 位即可。在 SEED-VPM642 系统中采用 DSP 模式与 McASP 相连接。其时序如下图：



4.3.2 AIC23B的控制口

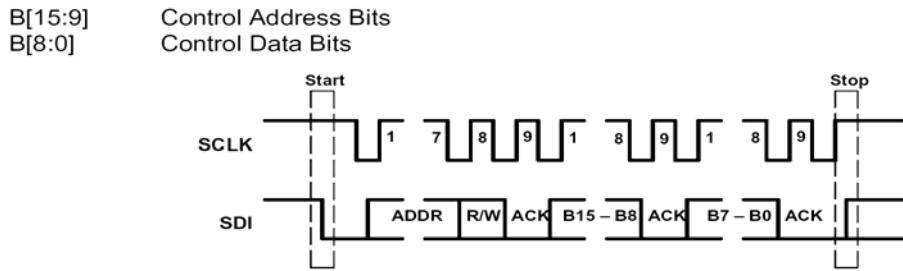
TLV320AIC23B 的控制接口有两种工作方式，分别为：

- 2 线制的 IIC 方式（MODE 为低）；
- 3 线制的 SPI 方式（MODE 为高）。

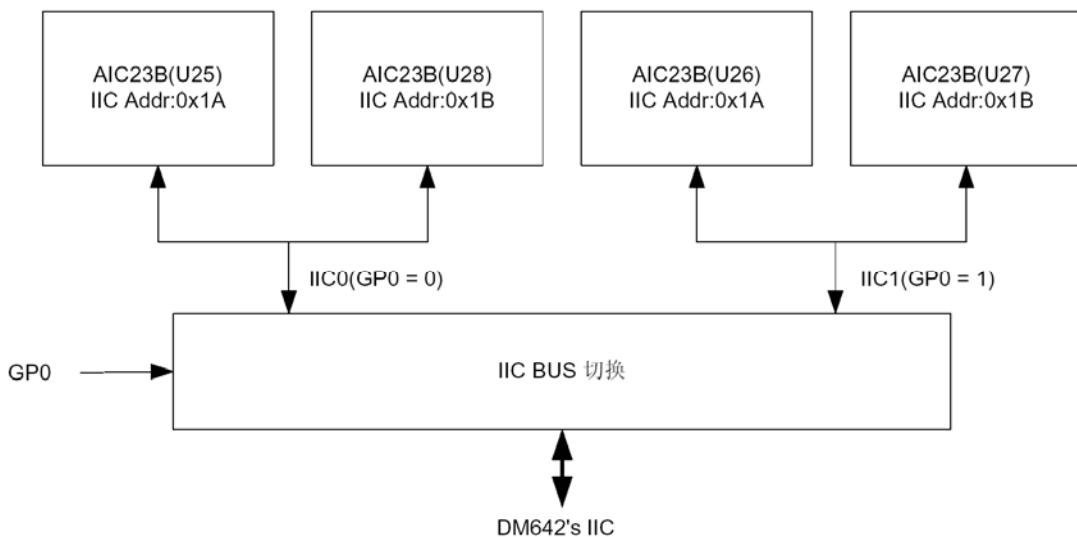
在 SEED-VPM642 模板上采用 IIC 方式控制 TLV320AIC23B。其硬件管脚的说明如下：

- SDIN: AIC23B 控制口串行数据输入；
- SCLK: AIC23B 控制口的位-时钟；

当使用 IIC 总线对 AIC23B 进行配置时，IIC 总线选择 7 位地址的寻址方式，并由于 AIC23B 的寄存器只有写操作无读操作，因而，其通讯协议为每个 WORD 的前 7-Bit 为寄存器地址，后 9-Bit 为寄存器内容。其时序如下图所示：



每个 AIC23B 只有两个不同的 IIC 总线从设备地址 0x1A (CS 为低) 与 0x1B (CS 为高) 可供选择。因而一个 IIC 总线只能配置 2 个 AIC23B。在 SEED-VPM642 中，我们采用将 DM642 的 IIC 总线切换成两路 IIC 总线 (IIC0 与 IIC1) 的方法实现对四片 AIC23B 的配置，每一路 IIC 总线上可以连接 2 个 AIC23B。其硬件连接原理如下图：

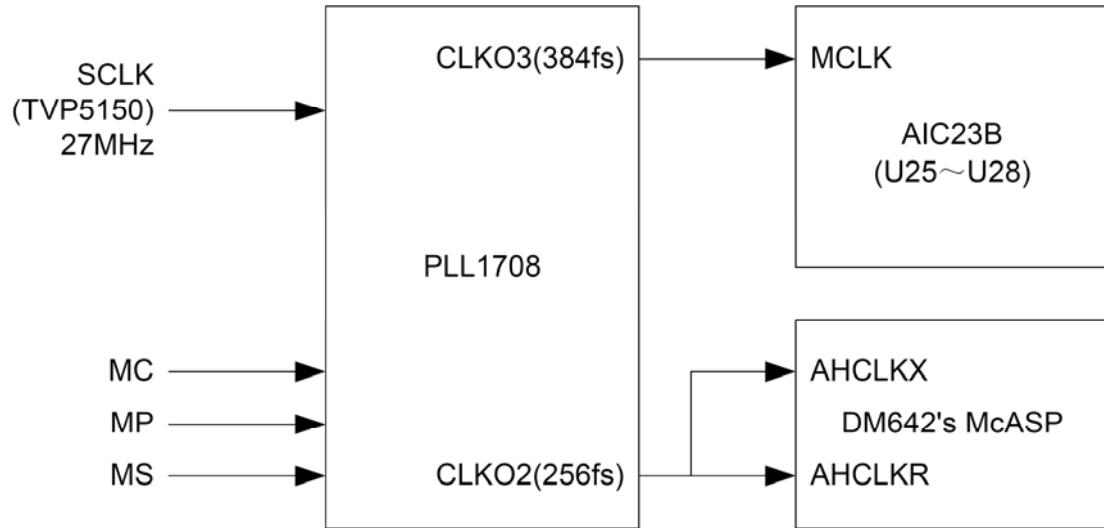


AIC23B 的控制寄存器见下表：

地址	需要初始化的寄存器
0000000	左声道的音量控制寄存器
0000001	右声道的音量控制寄存器
0000010	左声道耳机的音量控制寄存器
0000011	右声道耳机的音量控制寄存器
0000100	模拟音频的路径控制寄存器
0000101	数字音频的路径控制寄存器
0000110	省电方式控制寄存器
0000111	数字音频的接口格式寄存器
0001000	采样率的设置寄存器
0001001	数字接口设置寄存器
0001111	复位寄存器

4.3.3 TLC320AIC23B的位时钟实现

在 SEED-VPM642 系统中，音频的采集与图像的采集、音频的播放与图像的播放必须保持同步。因而 4 片 AIC23B 的时钟输入是由第一片视频解码器 TVP5150 的 SCLK 经过 PLL1708 经过适当分频后的 SCKO3 (384fs) 提供。另外为了保证获得合适的位时钟与帧同步信号配合，AHCLKx 与 AHCLKr 分别与 PLL1708 的 SCKO2 (256fs) 连接。其原理图如下所示：



从图中可以看出，PLL1708 是一可编程的锁相环，将 TVP5150 的 27MHz 的时钟输出做为输入，从而保证了图像与音频的同步；其可以分频出：

- SCKO1 输出可编程的 768fs、512fs、384fs、256fs ($fs = 48\text{KHz}$, 倍频系数可编程) 时钟，SEED-VPM642 系统未用；
- SCKO2 输出可编程的 256fs ($fs = 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96\text{KHz}$, 音频采样率 fs 可编程) 时钟，**提供给 AIC23 的 MCLK**；
- SCKO3 输出可编程的 384fs ($fs = 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96\text{KHz}$, 音频采样率 fs 可编程) 时钟，**提供给 AHCLKX(R)**；
- PLL1708 其它的时钟输出在 SEED-VPM642 系统中未使用。

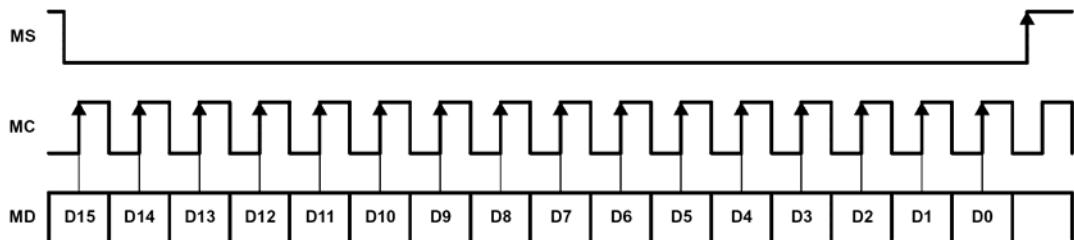
PLL1708 输出时钟的可编程特性由串口和引脚设置，用于编程的串口有 3 个信号，MC（位-时钟）、MD（数据位）和 MS（片选信号），这 3 个信号在 VPM642 中由 CPLD 产生，PLL1708 还有一个编程引脚 CSEL，其与串行控制数据中的 CFG1 位一起来选择 SCKO1 的输出频率。下图说明 MC/MP/MS 控制由 CPLD 的寄存器 AUDIOPLL (地址为 0x9008 0013) 产生，其说明如下：

地址：0x9008 0013 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	MD	MC	MS

- MD:** PLL1708 串行配置的数据位;
MC: PLL1708 串行配置的位-时钟;
MS: PLL1708 串行配置的片选信号。

在进行 PLL1708 编程时，用户可在 TMS320DM642 定时器的驱动下使 MC/MP/MS 产生如下的逻辑即可完成对 PLL1708 的编程（注意数据是在上升沿保持有效）：



在 PLL1708 中总其有两个寄存器：

- **Mode Register:** 用于控制各个时钟的使能及采样率的设置；
MD 每位代表的含义如下：

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	1	1	0	0	CE6	CE5	CE4	CE3	CE2	CE1	SR2	SR1	FS2	FS1

- CE6:** MCKO2 输出使能 / 禁止控制
 0: MCKO2 输出禁止
 1: MCKO2 输出使能（缺省）
- CE5:** MCKO1 输出使能 / 禁止控制
 0: MCKO1 输出禁止
 1: MCKO1 输出使能（缺省）
- CE4:** SCKO1 输出使能 / 禁止控制
 0: SCKO1 输出禁止
 1: SCKO1 输出使能（缺省）
- CE3:** SCKO3 输出使能 / 禁止控制
 0: SCKO3 输出禁止
 1: SCKO3 输出使能（缺省）
- CE2:** SCKO2 输出使能 / 禁止控制
 0: SCKO2 输出禁止
 1: SCKO2 输出使能（缺省）
- CE1:** SCKO0 输出使能 / 禁止控制
 0: SCKO0 输出禁止

1:	SCKO0 输出使能 (缺省)
SR[2:1]:	音频采样率分频选择
00:	$\times 1$ (缺省)
01:	$\times 2$
10:	$\times 1/2$
11:	保留
FS[2:1]:	音频采样率 f_s 的选择
00:	48KHz (缺省)
01:	44.1KHz
10:	32KHz
11:	保留

Configuration Register: 与 CSEL 组合, 选择 SCKO1 的输出。每位代表的含义如下:

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1	1	0	1	1	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	CFG1	RSV	RSV	RSV	RSV

CFG1: SCKO1 配置
 0: SCKO1 输出频率为 768fs 或 512fs ($f_s = 48\text{KHz}$) (缺省)
 1: SCKO1 输出频率为 384fs 或 256fs ($f_s = 48\text{KHz}$)

CFG1、CSEL: SCKO1 配置
 00: 768fs
 01: 512fs
 10: 384fs
 11: 256fs

在 SEED-VPM642 中 SCKO1 未用。

4.4 TLV320AIC23B的模拟接口

TLV320AIC23B 的模拟接口主要包括以下两个部分:

- 立体声输入与 MIC 输入;
- 立体声输出。

4.4.1 立体声输入与麦克风输入

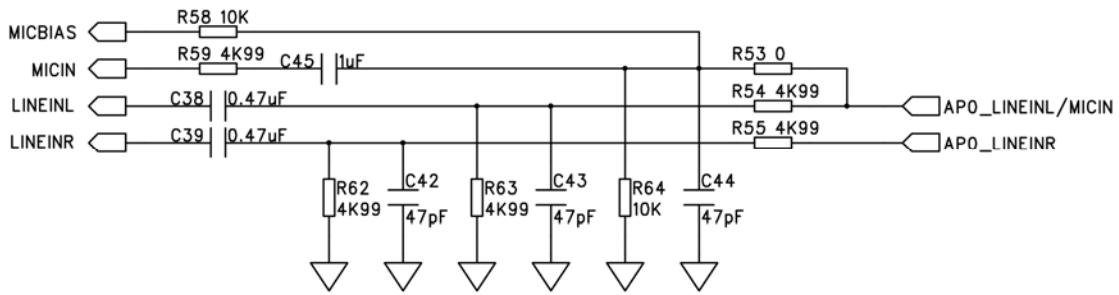
立体声输入口包括左右声道的输入，其管脚为：

- LLINEIN: 左声道 LINE IN 输入；
- RLINEIN: 右声道 LINE IN 输入。

麦克风输入主要是用来通过无源的麦克进行现场声音的采集。其中由于麦克是无源元器件，所以要为其提供偏置电源。其主要管脚如下：

- MICBIAS: 提供麦克风偏压，通常是 3/4 AVDD；
- MICIN: 麦克风输入，由 AIC 结构框图可以看出放大器默认是 5 倍增益

SEED-VPM642 中的音频输入的连接示意图如下：



从上图可以看出在 SEED-VPM642 中 LINE_IN 与 MIC_IN 是不能同时使用的，每次只能使用其中的一种功能。其切换是由两个电阻完成的。以上图为为例：

- 当 R53 焊接，R54 不焊时，使用 MIC_IN 功能，此时 LINEINR 未用，也没有连接。
- 当 R53 不焊，R54 焊接时，使用 LINE_IN 功能。

在 SEED-VPM642 上共有四路电路完全相同的音频输入前端，它们的配置如下所示：

- 第一通路 (U25)：
 - 当 R53 焊接，R54 不焊时，使用 MIC_IN 功能；
 - 当 R53 不焊，R54 焊接时，使用 LINE_IN 功能。
- 第二通路 (U28)：
 - 当 R65 焊接，R66 不焊时，使用 MIC_IN 功能；
 - 当 R65 不焊，R66 焊接时，使用 LINE_IN 功能。
- 第三通路 (U26)：
 - 当 R78 焊接，R79 不焊时，使用 MIC_IN 功能；
 - 当 R78 不焊，R79 焊接时，使用 LINE_IN 功能。
- 第四通路 (U27)：
 - 当 R91 焊接，R92 不焊时，使用 MIC_IN 功能；
 - 当 R91 不焊，R92 焊接时，使用 LINE_IN 功能。

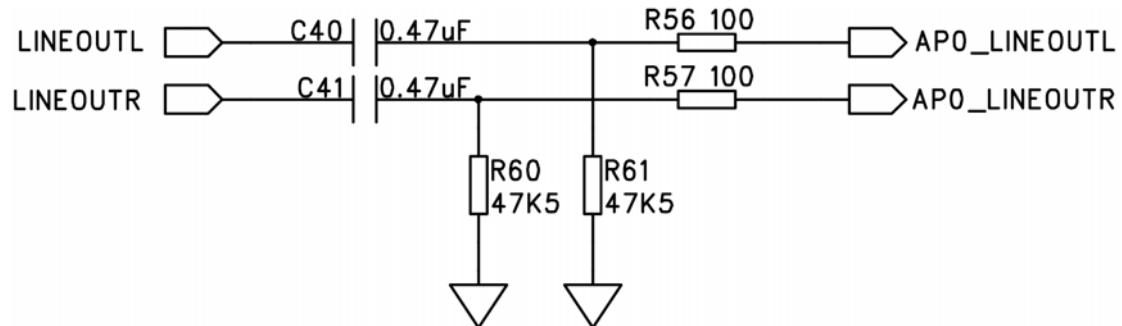
在 SEED-VPM642 中，默认情况下音频的输入将配置成为 LINE_IN 功能。

4.4.2 立体声与耳机输出

AIC23B 总共有两种输出方式：

- 立体声输出，其管脚为：
 - LOUT：左声道输出；
 - ROUT：右声道输出。
- 耳机输出，可以直接驱动 32Ω 的耳机，不需要外部再进行功率驱动了。其输出管脚为：
 - LHPOUT：左声道耳机放大输出；
 - RHPOUT：右声道耳机放大输出。

在 SEED-VPM642 中采用标准的立体声输出，从 AIC23B 框图可以看出，LOUT 和 ROUT 没有经过内部放大器，是标准的 AC97 的接口，其连接示意图如下：



第 5 章

UART & 数字I / O接口

在 SEED-VPM642 上配置有二个通用异步串口，接口标准可由软件配置为 RS232 / RS422 / RS485，它可用于控制云台或与其它设备通讯。

在 SEED-VPM642 上还配置有一定数量的数字 I / O 口线，用于系统报警和状态指示。

5.1 数字I / O

在 SEED-VPM642 模板上配置有 8-位数字量输入，8-位数字量输出，对应的输入 / 输出如下所示：

□ 数字量输入口：

SEED-VPM642 模板上数字量输入口映射到 DM642 存贮空间的 0x9008 0010，是一个 8-位只读寄存器 DINR，该寄存器位域定义如下：

地址：0x9008 0010（只读）

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
DIN7	DIN6	DIN5	DIN4	DIN3	DIN2	DIN1	DIN0

DIN[i]：连接器 J1 上的 DI[i] ($i = 0、1、\dots、7$) 信号的当前状态

0：DI[i]当前状态为低电平；

1：DI[i]当前状态为高电平。

□ 数字量输出口：

SEED-VPM642 模板上数字量输入口映射到 DM642 存贮空间的 0x9008 0010，是一个 8-位只写寄存器 DOUTR，该寄存器位域定义如下：

地址：0x9008 0010（只写）

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
DOUT7	DOUT6	DOUT5	DOUT4	DOUT3	DOUT2	DOUT1	DOUT0

DOUT[i]: 直接输出给连接器 J1 上的 DO[i] ($i = 0, 1, \dots, 7$) 信号;
 0: DO[i]当前输出为低电平;
 1: DO[i]当前输出为高电平。

5.2 TL16C752B

SEED-VPM642 采用 TL16C752B 通用异步收发器 UART，其上包含二路相互独立的异步收发器，接收和发送各带 64-字节 FIFO，并各自带有 Modem 接口信号。对于 RS232，SEED-VPM642 板卡最高传输率可达 1Mbaud；对于 RS422/RS485，SEED-VPM642 板卡最高传输率可达 1.92Mbaud。

5.2.1 TL16C752BPT与DSP的连接

TL16C752B 采用 8-位异步并行存储器接口，并采用 +3.3V 电源供电，可以与 TMS320DM642 的外部存储器接口 (EMIFA) 直接连接。TL16C752B 每个通道包含 18 个寄存器，通过地址 A2~A0 及寄存器位对它们进行寻址，A、B 二通道分别由片选信号选通。SEED-VPM642 将 TL16C752B 配置在 TMS320DM642 的 $\overline{CE1}$ 空间，A、B 二个通道所占的地址范围如下：

		地址
UART A		0x9008 0000~0x9008 0007
UART B		0x9008 0008~0x9008 000F

另外，TL16C752B 还提供二个中断请求信号 INTA、INTB 分别用于通道 A 和 B 申请 TMS320DM642 的中断。在 SEED-VPM642 中，INTA 和 INTB 相与，复用 TMS320DM642 的 INT5。

5.2.2 UART的寄存器说明

TL16C752B 每个通道均有 18 个寄存器，用于控制串行异步通信的工作方式，以及反馈相应的状态，这些寄存器总结如下：

A2	A1	A0	读方式	写方式
0	0	0	接收保持寄存器 (RHR)	发送保持寄存器 (THR)
0	0	1	中断使能寄存器 (IER)	中断使能寄存器 (IER)
0	1	0	中断标志寄存器 (IIR)	FIFO 控制寄存器 (FCR)
0	1	1	线路控制寄存器 (LCR)	线路控制寄存器 (LCR)

1	0	0	MODEM 控制寄存器 (MCR)	MODEM 控制寄存器 (MCR)
1	0	1	线路状态寄存器 (LSR)	
1	1	0	MODEM 状态寄存器 (MSR)	
1	1	1	暂存寄存器 (SRP)	暂存寄存器 (SRP)
0	0	0	低位除数寄存器 (DLL)	低位除数寄存器 (DLL)
0	0	1	高位除数寄存器 (DLH)	高位除数寄存器 (DLH)
0	1	0	增强功能寄存器 (EFR)	增强功能寄存器 (EFR)
1	0	0	Xon-1 word	Xon-1 word
1	0	1	Xon-2 word	Xon-2 word
1	1	0	Xoff-1 word	Xoff-1 word
1	1	1	Xoff-2 word	Xoff-2 word
1	1	0	发送控制寄存器 (TCR)	发送控制寄存器 (TCR)
1	1	1	触发等级寄存器 (TLR)	触发等级寄存器 (TLR)
1	1	1	FIFO 就绪寄存器	

黑体的部分的寄存器为二次寻址的寄存器。

线路控制寄存器

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DLAB	BREAK	SPB	EPS	PEN	STB	WL1	WL0

WL1 WL0: 设置数据长度

- 00 5 位
- 01 6 位
- 10 7 位
- 11 8 位

STB: 设置停止位个数

- 0 1 个停止位
- 1 1.5 个停止位 (5 位数据长度时) , 2 个停止位 (6、7、8 位数据长度时)

PEN: 奇偶校验使能

- 0 奇偶校验无效
- 1 奇偶校验有效

EPS: 奇偶校验选择

- 0 奇校验
- 1 偶校验

SPB: 选择强制校验功能 (如果 PEN=1)

- 0 非强制校验

1	强制校验 如果此位置 1，并且 EPS=0；在发送与接收的数据后置 1 如果此位置 1，并且 EPS=1；在发送与接收的数据后置 0
BREAK:	间隔控制位 0 正常操作； 1 强迫输出为低，以警告通讯中止
DLAB:	寄存器访问选择 0 访问其余寄存器 1 访问除数和功能切换寄存器与 EFR 寄存器

MODEM 控制寄存器

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
x1 or x1/4 CLK	TCR &TLR EN	0\Xon Any	LOOP	IRQE	FRE	RTS	DTR

DTR:	数据终端准备好信号 0 管脚 DTR 输出为低 1 管脚 DTR 输出为高
RTS:	发送请求信号 0 管脚 RTS 输出为低 1 管脚 RTS 输出为高：
FRE:	FIFO 的 Rdy 使能信号 0 禁止 FIFO 的 Rdy 1 使能 FIFO 的 Rdy
IRQE:	中断管脚使能及 OP 脚管的输出 0 中断管脚 INTA、INTB 为三态，OP 输出为低 1 中断管脚 INTA、INTB 使能，OP 输出为高
LOOP:	自闭环 0 正常工作方式 1 自闭环工作方式，用于串口自检
0\Xon any:	此位仅在 EFR[4]置 1 时有效 0 禁止 Xon any 功能 1 使能 Xon any 功能
TCR&TLR EN:	此位仅在 EFR[4]置 1 时有效；使能 TCR 和 TLR 寄存器

0	无操作
1	使能 TCR 和 TLR 寄存器

x1 or x1/4 CLK:	此位仅在 EFR[4]置 1 时有效;
0	时钟输入除 1
1	时钟输入除 4

复位时， MODEM 控制寄存器清零。

中断使能寄存器

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0\CTS interrupt	0\RTS interrupt	0\Xoff sleep	0\X Sleep	EMSI	ELSI	ETHREI	ERDAI

ERDAI:	接收中断使能
1	接收中断使能
0	接收中断禁止

ETHREI:	发送中断使能
1	发送中断使能
0	发送中断禁止

ELSI:	接收错误中断使能
1	接收错误中断使能
0	接收错误中断禁止

EMSI:	MODEM 中断使能
1	MODEM 中断使能
0	MODEM 中断禁止

0\X Sleep:	此位仅在 EFR[4]置 1 时有效
1	使能省电模式
0	禁止省电模式

0\Xoff sleep:	此位仅在 EFR[4]置 1 时有效
1	使能 Xoff 中断
0	禁止 Xoff 中断

0\RTS interrupt:	此位仅在 EFR[4]置 1 时有效
1	使能 RTS 中断
0	禁止 RTS 中断

0\CTS interrupt:	此位仅在 EFR[4]置 1 时有效
1	使能 CTS 中断

中断标志寄存器

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FCR(0)	FCR(0)	0\CTS,RTS	0\Xoff	INTC2	INTC1	INTC0	INTS

INTS: 中断状态位

0 有中断

1 无中断

INTC[2:0]: 中断编码, 见下表

0\Xoff: Xoff 或特殊字符被检测到的中断状态

0\CTS,RTS: CTS 与 RTS 从低变高的状态。

FCR(0): FCR[0]的内容的镜像。

TL16C752B 中有 7 个中断源, 它们分别是: 接收错误中断; 接收中断; FFIO 超时中断; 发送中断; MODEM 中断; Xoff 或特殊字符被检测到的中断; CTS 与 RTS 从低变高的状态中断; 这 7 个中断有相应的优先级。中断标志寄存器功能如下表:

中断标志寄存器						中 断 设 置 与 清 除			
D5	D4	D3	D2	D1	D0	中断优先级	中断类型	中断源	中断清除
0	0	0	0	0	1	—	无中断	无中断	
0	0	0	1	1	0	最高	接收错误	溢出、奇偶、帧错误、间断	溢出中断读线路状态寄存器, 其它的读接收 FIFO
0	0	1	1	0	0	第二	接收超时	接收 FIFO 中有无效数据	读接收缓冲器
0	0	0	1	0	0	第二	RHR 中断	接收缓冲器有数据	读接收缓冲器
0	0	0	0	1	0	第三	发送	发送寄存器空/发送 FIFO 超过触发设定	读 IIR 或写发送保持寄存器
0	0	0	0	0	0	第四	MODEM	MODEM 状态	读 MODEM 状态寄存器
0	1	0	0	0	0	第五	Xoff 中断	接收到 Xoff 或特殊字符	接收 Xon 字符/读 IIR
1	0	0	0	0	0	第六	CTS,RTS	CTS 与 RTS 管脚从低变高	读 IIR

5.2.3 波特率的设置

TL16C752B 包含一个可编程的波特率寄存器，它可以在输入时钟的基础上进行分频(最大分频数为 $2^{16} - 1$)，其计算公式如下：

$$\text{分频数} = \text{当前时钟输入 (30.72MHz)} / (\text{比例系数} \times 16 \times \text{期望的波特率})$$

其中比例系数为：

当复位后，寄存器 MCR 的第 7 位设为 0 时，比例系数为 1 (默认值)

当复位后，寄存器 MCR 的第 7 位设为 1 时，比例系数为 4

当时钟为 30.72MHz 时，常用波特率的设置如下：

波特率	高位除数寄存器 DLM	低位除数寄存器 DLL
1200	06H	40H
2400	03H	20H
4800	01H	90H
9600	00H	C8H
19200	00H	64H
38400	00H	32H

5.3 异步串口接口电平

采用 MAX3160 多协议收发器，使得异步串口接口电平可配置为 RS232 / RS422 / RS485 多种接口电平标准。TL16C752B 的 Modem 信号没有完全引至串行接口上，只是在 RS232 接口标准时，采用 4 线制 (RXD、TXD、RTS、CTS)，而在 RS422 / RS485 接口标准时，采用 2 线制 (RXD、TXD)。

MAX3160 上的引脚 **RS485/RS-232** 用于选择工作在 RS422/RS485 还是 RS232 接口标准，引脚 HDPLX 则用于选择是 RS422 还是 RS485。它们受系统控制寄存器 0 (SYSCNTL0) 的控制，其各位的定义如下：

串口配置寄存器 (UARTSET)

地址：0x9008 0012，只写

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	FASTB	FASTA	RS485/RS-232B	RS485/RS-232A
×	×	×	×	W-0	W-0	W-0	W-0

RS485/RS-232A: 异步串口 0 (COM 0) 配置为 RS232 方式还是 RS422/RS485 方式

- 0 选择 RS232 方式
- 1 选择 RS422/RS485 方式

RS485/RS-232B: 异步串口 1 (COM 1) 配置为 RS232 方式还是 RS422/RS485 方式

- 0 选择 RS232 方式
- 1 选择 RS422/RS485 方式

FASTA: 异步串口 1 (COM 1) 配置为全速还是慢速运行方式

- 0 慢速运行方式
- 1 快速运行方式

FASTB: 异步串口 2 (COM 2) 配置为全速还是慢速运行方式

- 0 慢速运行方式
- 1 快速运行方式

MAX3160 上的引脚 HDPLX 用于控制是否采用全双工模式，异步串口 COM 0 和 COM 1 的 2 个 HDPLXA 和 HDPLXB 信号分别由 TL16C752B 的引脚 DTRA 和 DTRB 配置为输出来控制，当 FAST 为 0 时，选用全双工模式；当 FAST 为 1 时，选用半双工模式。

注 1： MAX3160 上的引脚 FAST 用于控制信号转换率。当 FAST 为 0 时，选用较低的信号转换率，有利于 EMI 抑制；当 FAST 为 1 时，选用较高的信号转换率。

注 2： 在使用 RS485 方式时，一定注意，串行通讯是半双工的，发送与接收共用一对绞线，发送时，亦同时在已方可接收到，所以发送时一定禁止接收操作。

注 3： 在使用 RS485/RS422 方式时，电阻 R155~R158 焊接 120 欧姆。

第 6 章

PCI、HPI与以太网接口

在 SEED-VPM642 系统中可以实现 PCI、HPI(16-位或 32-位)、以太网(EMAC+MDIO)等三种接口。由于在 TMS320DM642 片上这三种外设复用同一组引脚，所以这三种功能除了 HPI16 与以太网接口可以同时使用外，其它的配置不能同时使用的。SEED-VPM642 将这三种接口设计成根据模板的安装情况自动进行配置。

6.1 自动配置的实现

SEED-VPM642 有下列三种可能的接口形式：

- 32-位 PCI 接口；
- 32-位 HPI 接口；
- 16-位 HPI + 以太网接口。

SEED-VPM642 模板上采用自动检测来进行自动配置，利用 PCI 总线上 B3 (GND) 和 B10 (保留) 分别作为 EMAC_DETECT (上拉) 和 HPI_DETECT (下拉) 自动检测信号，检测信号与接口之间的关系如下表所示：

EMAC_DETECT (B3)	HPI_DETECT (B10)	接口
1	0	HPI16 + 以太网接口
0	0	32-位 PCI
0	1	32-位 HPI
1	1	×

6.2 PCI总线接口

当用户将 SEED-VPM642 模板插入计算机的 PCI 插槽中时，检测信号 EMAC_DETECT 接地为低电平，HPI_DETECT 下拉为低电平，自动配置成 32-位 PCI 总线，此时 DM642 的配置引脚状态如下：

- PCI_EN 为高, MAC_EN 为低, 使能 DM642 的 PCI 功能;
- PCIEAI 为高, 使能 EEPROM 的自动初始化功能;
- PCI66 为高, 使 DM642 的 PCI 总线工作在 33MHz。

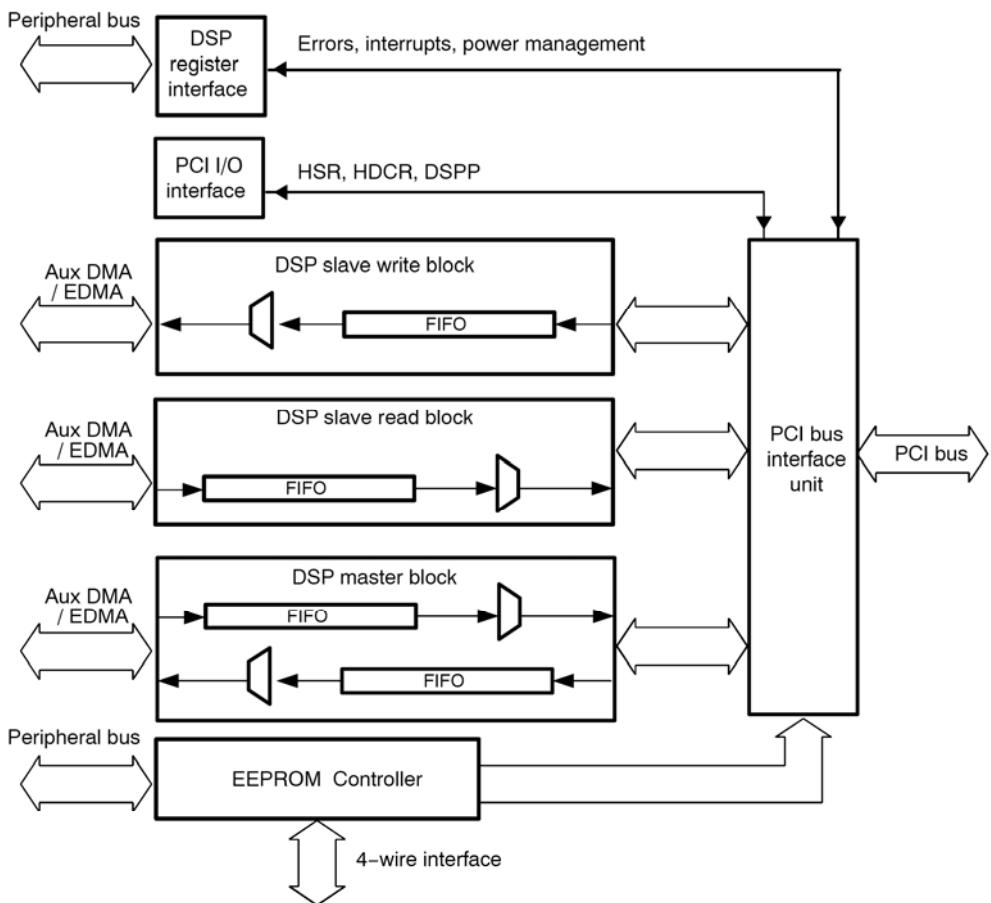
在上电复位后, TMS320DM642 将 PCI 端口按以上的初始条件使能, 完成与计算机的配置。

6.2.1 PCI简介

TMS320DM642 的 PCI 总线由以下几个部分组成:

- PCI 总线接口单元;
- EEPROM 控制器;
- DSP 作为 PCI 从设备时的写传输 (PC→'DM642) 单元;
- DSP 作为 PCI 从设备时的读传输 (PC←'DM642) 单元;
- DSP 作为 PCI 主设备时的数据传输单元;
- PCI 的 I/O 接口;
- DSP 寄存器接口。

其原理框图如下所示:



PCI 的主要功能如下：

- 支持 PCI2.2 的协议；
- 支持 4 线的 EEPROM 自动初始化功能；
- 支持 PCI 的主、从两种模式的总线传输，通过 EDMA 总线能完成以下四种读 / 写方式：
 - 从模式写传输，PC 机通过 PCI 总线写数据到'DM642 存储空间中；
 - 从模式读传输，PC 机通过 PCI 总线从'DM642 存储空间中读数据；
 - 主模式写传输，'DM642 通过 PCI 总线写数据到 PC 机存储空间；
 - 主模式读传输，'DM642 通过 PCI 总线从 PC 机存储空间中读数据。

关于 PCI 的详细的说明参看文档：**TMS320C6000 DSP Ethernet Media Access Controller (EMAC)/ Management Data Input/Output (MDIO)Module Reference Guide**（文献号 SPRU628）。

6.2.2 PCI 的寄存器

PCI 总线接口总共有三种寄存器：

- PCI 配置寄存器，只能被外部的主 PCI 设备访问；

- PCI I/O 寄存器，只能被外部的主 PCI 设备访问；
- PCI 存贮器映射的外设寄存器，可以被 DSP 与 PCI 的主机访问。

6.2.2.1 配置寄存器

配置寄存器包含了标准的 PCI 配置信息，包括 vendor ID、device ID、class code、revision number 等等。这些寄存器的设置可以在上电时从 EEPROM 中被初始化。配置寄存器的列表如下图：

Address	Access	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
00h	read only	Device ID		Vendor ID	
04h	read/write	Status		Command	
08h	read only	Class Code			Revision ID
0Ch	read/write	Reserved	Header Type	Latency Timer	Cache Line Size
10h	read/write	Base 0 Address (4M-byte prefetchable)			
14h	read/write	Base 1 Address (8M-byte nonprefetchable)			
18h	read/write	Base 2 Address (4 words I/O)			
24h	read only	Reserved			
2Ch	read only	Subsystem ID		Subsystem Vendor ID	
30h	read only	Reserved			
34h	read only	Reserved			Capabilities Pointer
38h	read only	Reserved			
3Ch	read/write	Max_Latency	Min_Grant	Interrupt Pin	Interrupt Line
40h	read only	Power Management Capabilities		Next Item Pointer	Capability ID
44h	read/write	Power Data	Reserved	Power Management Control/Status	
48h FFh	read only	Reserved			

Note: Shaded registers can be autoloaded from EEPROM at autoinitialization.

6.2.2.2 PCI I/O 寄存器

PCI 的 I/O 寄存器位于 PCI 主机端的 I/O 空间。它只能由主机端通过对 I/O 的基址 1 或基址 2 访问。所有的 I/O 寄存器均为字节寻址的。当处理器不支持 I/O 寻址模式时，对内存映射的基址 1 进行读写 PCI 的 I/O 寄存器。I/O 寄存器列表如下：

Acronym	Register Name
HSR	Host status register
HDCR	Host-to-DSP control register
DSPP	DSP page register

6.2.2.3 PCI存贮器映射的外设寄存器

这些寄存器被映射到了 DSP 的空间内，使 DSP 可以控制与观察 PCI 接口的状态。这些寄存器均可被 DSP 与 PCI 的主机端访问。列表如下：

Acronym	Register Name
RSTSRC	DSP reset source/status register
PMDCSR [†]	Power management DSP control/status register
PCIIS	PCI interrupt source register
PCIIEN	PCI interrupt enable register
DSPMA	DSP master address register
PCIMA	PCI master address register
PCIMC	PCI master control register
CDSPA	Current DSP address register
CPCIA	Current PCI address register
CCNT	Current byte count register
EEADD	EEPROM address register
EEDAT	EEPROM data register
EECTL	EEPROM control register
HALT [†]	PCI transfer halt register
TRCTL [‡]	PCI transfer request control register

[†] This register only applies to C62x DSP.

[‡] TRCTL register only applies to C64x DSP.

6.2.3 PCI的初始化

PCI 的初始化可以由两种方式完成，一为 TMS320DM642 按默认值完成初始化，另一为通 EEPROM 完成 PCI 接口的初始化。在 SEED-VPM642 系统中是选用后者。

在 SEED-VPM642 系统中，采用的是 93LC66B 做为自动初始化的 EERPOM，其接口形式为 4 线的 SPI 方式，详细说明见下表：

Pin	Input/Output	Description
XSP_CLK	O	Serial EEPROM Clock
XSP_CS	O	Serial EEPROM Chip Select
XSP_DI†	I	Serial EEPROM Data In
XSP_DO	O	Serial EEPROM Data Out

† The XSP_DI pin should be pulled down.

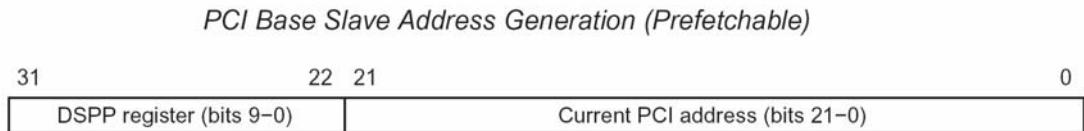
PCI 的初始化的配置值在 EEPROM 内部位置的映射如下表：

EEPROM Memory Map	
Address	Contents (msb ... lsb)
0h	Vendor ID
1h	Device ID
2h	Class Code [7–0]/Revision ID
3h	Class Code [23–8]
4h	Subsystem Vendor ID
5h	Subsystem ID
6h	Max_Latency/Min_Grant
7h	PC_D1/PC_D0 (power consumed D1, D0)
8h	PC_D3/PC_D2 (power consumed D3, D2)
9h	PD_D1/PD_D0 (power dissipated D1, D0)
Ah	PD_D3/PD_D2 (power dissipated D3, D2)
Bh	Data_scale (PD_D3....PC_D0)
Ch	0000 0000 PMC[14–9], PMC[5], PMC[3]
Dh	Checksum

6.2.4 PCI内存的映射

PCI 总线接口可以通过配置寄存器的二个基址寄存器访问到 DSP 所有的存储区。这二个寄存器为：

- 基址 0 (Base 0) 寄存器：通过 DSPP (DSP 的页指针寄存器) 可以以预取方式访问所有的以 4M-字节为单位的 DSP 内存。这种映射使用在 DSP 做为一个从设备的方式中，其地址组织方式如下图：

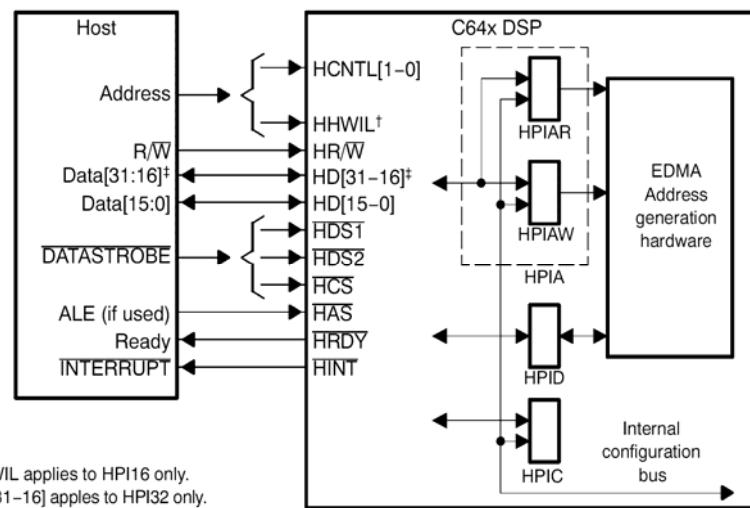


- 基址 1 (Base 1) 寄存器：使能一个不可预取的 8M-字节的 DSP 空间，其地址范围为 (0x18 0000~0x20 0000)。此空间在 TMS320DM642 中不存在，因此无法使用此种寻址方式。

在 SEED-VPM642 中，通过基址 0 完成 PCI 与 DSP 之间的空间映射与数据交换。PCI 总线接口均为字节寻址。

6.3. HPI

在 SEED-VPM642 系统中，HPI 接口与 PCI 总线复用引脚，HPI 接口借用 PCI 总线连接器 J14。HPI 共有两种数据宽度，HPI16：16-位 HPI 和 HPI32：32-位 HPI，它们的读写逻辑与时序均一致。其原理框图如下：



关于 HPI 详细的操作，参看 **TMS320C6000 DSP Host Post Interface(HPI)Reference Guide** (文献号 SPRU578)。

当使用 SEED-VPM642 的 HPI 接口时，与 J14 连接的外部接口的 B3、B10 引脚应按以下表连接：

接口类型	B3	B10
HPI16	悬空	悬空
HPI32	GND	+3.3V

6.4 网络接口

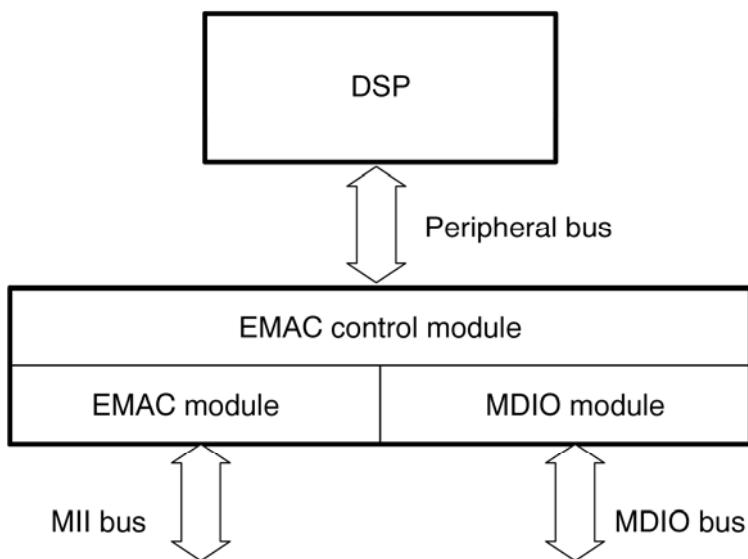
TMS320DM642 的网络接口由 EMAC (10/100 Mb/s Ethernet MAC) 与 MDIO (Management Data Input/Output) 两部分组成的。其中 EMAC 为网路的数据通路，MDIO 为 EMAC 的状态及控制接口。

6.4.1 网络接口的简介

TMS320DM642 的网络接口主要用来支持物理层的网络器件 (PHY) 与 DSP 的连接。其中 EMAC 控制 PHY 与 DSP 之间的数据包的交换，MDIO 控制 PHY 的配置与状态的监测。网络接口主要功能有：

- 符合 IEEE 802.3 协议；
- 支持传媒无关接口 (MII)；
- 8 个独立的发送与接收通路；
- 同步的 10 / 100Mbit 的数据操作；
- 广播及多帧的传送。

TMS320DM642 的网络接口的原理框图如下：

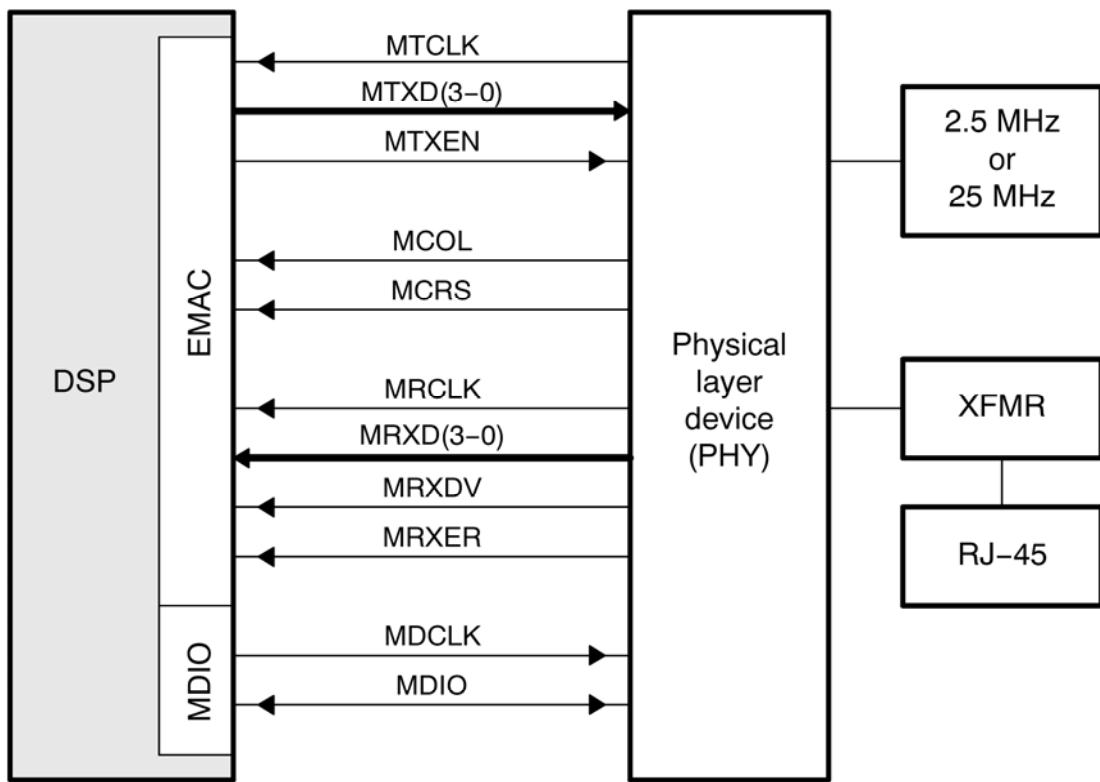


上图描述了 EMAC+MDIO 与 DSP 中间有一个 EMAC control module 模块。它主要包含一些必备的使 EMAC 更加有效的使用 DSP 的存储空间，控制其复位、中断的一些逻辑。这些寄存器的地址空间为：0x1C80 0000~0x1c80 3FFF。

更加详细的内容，参看文档：**TMS320C6000 DSP Ethernet Media Access Controller (EMAC)/ Management Data Input/Output (MDIO)Module Reference Guide**（文献号 SPRU628）。

6.4.2 PHY设备的连接

下图为 PHY 设备与网络接口的框图：



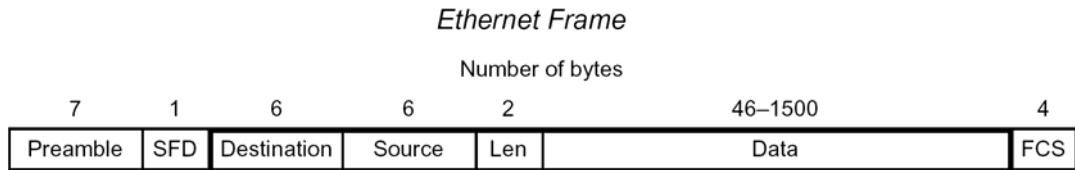
在 SEED-VPM642 系统中用 Broadcom 公司的 BCM5221 作为 10/100Base-TX 以太网收发器，BCM5221 的 MII 接口与 DM642 的 MII 接口对接。DM642 的 MII 不支持 TXER，它通过求反发送帧 CRC 来指出网络错误，所以 BCM5221 上的 TXER 引脚直接接为无效。

SEED-VPM642 中只采用 10/100Base-TX 方式，所以 BCM5221 的 SD+和 SD-引脚悬空。而 TD+、TD-、RD+和 RD-信号则经 Pulse 公司的 H1102 1:1 变压器转换成 TX+、TX-、RX+和 RX-信号，接口到 RJ45 连接器上。

RJ45 连接器选用 AMP 公司的 406549-1，其上带 2 个 LED 指示灯，右边的 LED 为绿色，用作指示连接状态，左边的为黄色，正常情况下，用来指示数据传输。

6.4.3 EMAC的数据包

以太网络中，数据是以网络帧的方式进行传送的。其格式如下：



从上图可以看出一个 Ethernet Frame 包括以下几个部分：

- Preamble:** 引导位；
- SFD:** 分隔符；
- Destination:** 目的地地址；
- Source:** 源地址；
- Len** 数据的长度；
- Data:** 最长为 1500 个数据；
- FCS:** 帧校验。

其中加粗的部分称为以太网的数据包，在 EMAC 经过 EDMA 后得到的内容为以太网的数据包，即粗框内的结构。因此，用户在编程时，不用关心粗框外的数据。

ATA硬盘接口

ATA (Advanced Technology Attachment)，是一个流行的存储设备接口，被广泛应用于 PC 机上，用于主机与硬盘、光盘和可移动储存设备等设备接口。在 SEED-VPM642 系中实现了 ATA 协议的 PIO4 方式，可以挂接硬盘等大容量的存贮设备，完成对图像与音频的保存与检索。

7.1 ATA的简介

ATA 接口标准由 INCITS (InterNational Committee on Information Technology Standards, 国际信息技术标准化委员会) 下属的 T13 技术委员会管理和制定。为主机与储存设备实现连接定义一组标准化的总线，并规定了该总线的电气和机械特性，即 ATA 接口标准的物理层。为主机与储存设备之间进行有效的数据交换定义一组传输和命令协议，即 ATA 接口的传输层。它是一 16-位并行总线，支持 PIO 和多字 DMA 传输协议。

ATAPI (ATA Packet Interface) 为 ATA 分组数据接口。它是在储存设备端增加的数据分组交换协议，目的是为了有效地解决带复杂参数的命令的交换，以方便与各种储存设备相连，如硬盘、光盘、可移动储存设备等等。

ATA 总线连接的主机与存储设备之间的数据交换，其原理如下：

- 首先按 ATA 标准规定，对存储设备介质的读 / 写操作不是直接由主机通过 ATA 总线完成，而是由集成在存储设备上的控制器完成，主机只是通过 ATA 总线与存储设备上的控制器进行通信。对于主机来说，主机与存储设备控制器的通信是通过一组标准化了的寄存器和数据口进行的，主机直接操作这组寄存器和数据口，将命令参数和操作命令码写入寄存器中，而存储设备上的控制器则对这些命令参数和操作命令码进行解释，完成对存储设备的实际读 / 写和控制操作。
- 其次 ATA 标准规定存储设备上的控制器必须实现一组标准化了的寄存器和数据口，还规定了对这组寄存器和数据口进行操作的一组信号及其时序，即规定了 ATA 标准的物理层。
- 最后 ATA 标准规定存储设备上的控制器必须实现或可选实现的命令集，以及主机与设备之间进行交互的命令序列的先后顺序和命令码及相应的命令参数的定义，即 ATA 标准的传输层。在 SEED-VPM642 系统中主要是针对此传输层编程。

7.2 ATA 硬盘接口的实现

ATA 硬盘接口的实现，主要是指 ATA 标准的物理层的实现。即实现对物理层各个寄存器的访问。主要包括两组寄存器：

- 命令块寄存器组（Command Block Registers）
- 控制块寄存器组（Control Block Registers）

在 SEED-VPM642 系统中，这两组寄存器是通过 CPLD 进行地址译码后，产生各自的片选信号（CS0 与 CS1）选通，并将之映射在 TMS320DM642 的存贮空间。地址分配如下表所示：

字地址	
ATA_CS0	0xA000 0000~0xA000 001C
ATA_CS1	0xA000 0020~0xA000 002C

注：以上地址均是以外部存贮器为 32 位时的地址

命令块寄存器组（Command Block Register），共有 10 个寄存器组成，其中 2 个只读寄存器和 2 个只写寄存器，及 6 个读 / 写寄存器。由于只读和只写寄存器共用 1 个寻址单元，所以共占 8 个寻址单元，由 CS0 进行片选。详细说明如下：

状态寄存器（Status Register）：

地址：0xA000 001C，只读

作用：包含存储设备的当前状态信息

7	6	5	4	3	2	1	0
BSY	DRDY	DF	×	DRQ	×	×	ERR

BSY：指示设备是否处于空闲状态

0：设备空闲；

1：设备忙。

DRDY：指示设备是否准备好

0：设备未准备好；

1：设备准备好。

DF：指示设备是否出现故障

0：设备未出现故障；

1：设备出现故障。

DRQ：指示设备是否准备开始在 DSP 与设备之间传送数据

0：未准备好；

1：准备好。

ERR：指示设备是否出现错误

0：设备未出现错误；

1: 出现错误。

命令寄存器 (Command Register) :

地址: 0xA000 001C (只写)

作用: 包含命令码。当此寄存器被写时, 存储设备控制器开始进行该命令的处理, 此时, 某些命令块寄存器中的内容将被作为该命令的参数, 而命令寄存器中的值则作为命令编码, 被存储设备控制器解释。

7	6	5	4	3	2	1	0
Command Code							

Command Code: 命令代码。

设备寄存器 (Device Register) :

地址: 0xA000 0018 (读 / 写)

作用: 该寄存器中包含一位 DEV 控制位, 用于选择位于同一 ATA 总线上的 2 个存储设备。

7	6	5	4	3	2	1	0
Obsolete	#	Obsolete	DEV	#	#	#	#

- Obsolete – These bits are obsolete.

NOTE – Some hosts set these bits to one. Devices shall ignore these bits.

- # - The content of these bits is command dependent .

DEV: 选择设备

0: 选择设备 0

1: 选择设备 1

LBA 高段寄存器 (LBA High Register) :

地址: 0xA000 0014 (读 / 写)

作用: 对存储设备介质的访问是通过 LBA (逻辑块地址) 进行寻址, LBA 与实际存储介质的对应关系由存储设备控制器进行解释。

7	6	5	4	3	2	1	0
Data(7:0)							

Data[7:0]: LBA 的高位地址。LBA 一般为 28-位, 在可选的扩展时为 48-位。此寄存器包含了 LBA 28-位地址中的 LBA[23:16]或 48-位地址中的 LBA[23:16]和 LBA[47:40]。在对命令寄存器进行写操作时, 此寄存器将作为其中的一个命令参数。

LBA 中段寄存器 (LBA Mid Register) :

地址: 0xA000 0010 (读 / 写)

作用：对存储设备介质的访问是通过 LBA（逻辑块地址）进行寻址，LBA 与实际存储介质的对应关系由存储设备控制器进行解释。

7	6	5	4	3	2	1	0
Data(7:0)							

Data[7:0]: LBA 的中间地址。LBA 一般为 28-位，在可选的扩展时为 48-位。此寄存器包含了 LBA 28-位地址中的 LBA[15:8]或 48-位地址中的 LBA[15:8]和 LBA[39:32]。在对命令寄存器进行写操作时，此寄存器将作为其中的一个命令参数。

LBA 低段寄存器 (LBA Low Register) :

地址: 0xA000 000C (读 / 写)

作用：对存储设备介质的访问是通过 LBA（逻辑块地址）进行寻址，LBA 与实际存储介质的对应关系由存储设备控制器进行解释。

7	6	5	4	3	2	1	0
Data(7:0)							

Data[7:0]: LBA 的低位地址。LBA 一般为 28-位，在可选的扩展时为 48-位。此寄存器包含了 LBA 28-位地址中的 LBA[7:0]或 48-位地址中的 LBA[7:0]和 LBA[31:24]。在对命令寄存器进行写操作时，此寄存器将作为其中的一个命令参数。

扇区计数寄存器 (Sector Count High Register) :

地址: 0xA000 0008 (读 / 写)

作用：用于保存被访问的存储介质的扇区号。

7	6	5	4	3	2	1	0
Data(7:0)							

Data[7:0]: 存储介质的扇区号。在对命令寄存器进行写操作时，此寄存器将作为其中的一个命令参数。

错误寄存器 (Error Register) :

地址: 0xA000 0004 (只读)

作用：包含命令执行以后的状态信息。

7	6	5	4	3	2	1	0
#	#	#	#	#	ABRT	#	#

- Bit 2 – ABRT (command aborted) is set to one to indicate the requested command has been command aborted because the command code or a command parameter is invalid, the command is not supported, a prerequisite for the command has not been met, or some other error has occurred.
- # -The content of this bit is command dependent (see clause 8).

特征寄存器 (Feature Register) :

地址: 0xA000 0004 (只写)

作用：在对命令寄存器进行写操作时，此寄存器将作为其中的一个命令参数。

7	6	5	4	3	2	1	0
Data(7:0)							

Data[7:0]: 在进行命令操作时，做为命令的一个参数。

数据寄存器（Data Register）：

地址：0xA000 0000111B（读 / 写）

作用：在 PIO 传输方式时，作为数据传输口，这是一个 16-位的寄存器。

15	14	13	12	11	10	9	8
Data(15:8)							

7	6	5	4	3	2	1	0
Data(7:0)							

Data[7:0]: 传送数据的低 8 位；

Data[15:8]: 传送数据的高 8 位；

控制块寄存器组（Control Block Registers）：共有 2 个寄存器，1 个为只读寄存器，1 个为只写寄存器，只占 1 个寻址单元，有 CS1 进行片选。

备用状态寄存器（Alternate Status Register）：

地址：0xA000 0038（只读）

作用：此寄存器包含命令块寄存器组中状态寄存器相同的信息。

设备控制寄存器（Device Control Register）：

地址：0xA000 0038（只写）

作用：对设备进行控制的寄存器。

7	6	5	4	3	2	1	0
HOB	r	r	r	r	SRST	nIEN	0

SRST: 对存储设备进行软件复位；

0: 无效操作；

1: 设备复位。

nIEN: 屏蔽该存储设备向主机申请中断；

0: 不对设备中断进行屏蔽；

1: 对设备中断进行屏蔽。

HOB: 用于选择 LBA 的地址为 48-位方式。

7.3 ATA数据的传送

ATA 与 DSP 数据的传送可以 PIO 传输方式进行，在 SEED-VPM642 系统中，实现了 PIO（可以运行 PIO4 的协议）传输方式，而不能实现 DMA 的传送方式。下面就 PIO 方式做简单说明。

PIO 传输方式就是采用通用的异步存储器接口方式进行访问，即以主机为主设备，给出读 / 写访问的数据总线、地址线、片选线和读 / 写控制信号，对相应的存储设备中的单元进行访问。PIO 传输方式适用于主机对存储设备控制器寄存器的访问，由主机发命令给存储设备或从存储设备上读取当前的状态信息，也可以通过数据寄存器进行真正意义上的存储数据的交换。但 PIO 传输方式的效率相对较低。其主要操作为 Data Port 寄存器的读与写。

PIO 方式传输时，使用到的协议如下：

- DEVICE CONFIGURATION IDENTIFY
- IDENTIFY DEVICE
- IDENTIFY PACKET DEVICE
- READ BUFFER
- READ MULTIPLE
- READ MULTIPLE EXT
- READ SECTOR(S)
- READ SECTOR(S) EXT
- WRITE BUFFER
- WRITE MULTIPLE
- WRITE MULTIPLE EXT
- WRITE SECTOR(S)
- WRITE SECTOR(S) EXT

关于以上协议的详细说明参看文档：ATA/ATAPI6.pdf

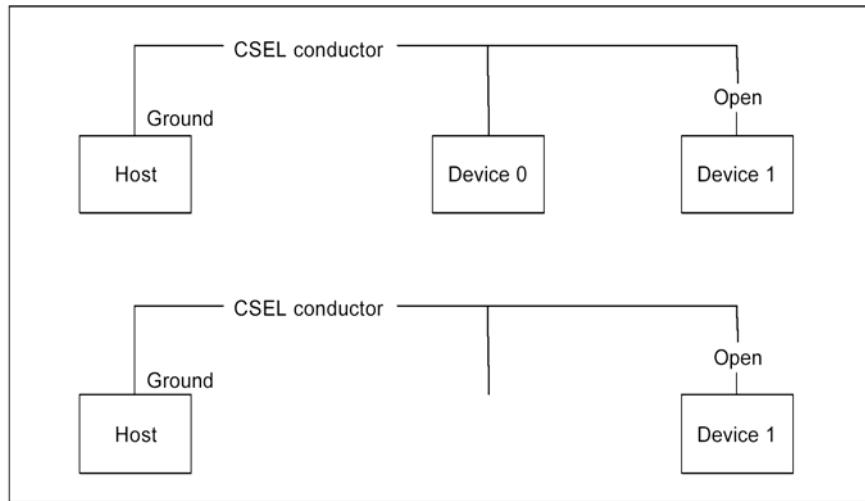
7.4 ATA的设备的配置及连接

ATA 标准要求，每个存储设备均应提供 3 种配置方法：

- 内部配置为设备 0（主设备 Master）；
- 内部配置为设备 1（从设备 Slave）；
- 由电缆来自动将连接在其上的存储设备配置为设备 0 或设备 1。

当使用片选来进行设备的配置时，与 ATA 连接器的 CSEL 信号有关。由于 ATA 标准对电缆的装配作了特殊的规定，连接主机与存储设备的电缆有 3 个插头，一头接主机；另一头有 2 个插头，位于中间的插头 CSEL 信号与主机端插头的 CSEL 相连，而另一个插头 CSEL

信号则与主机端插头的 CSEL 断开，在主机端 CSEL 信号直接接地，在存储设备端 CSEL 信号用 $10K\Omega$ 上拉，所以中间插头的 CSEL 由于与主机端相连，所以为 0，连接到此插头上的设备如果选择为由电缆配置，则将被配置为设备 0。相反，另一个插头的 CSEL 由于与主机端断开，所以被上拉为 1，连接到此插头上的设备如果选择为由电缆配置，则将被配置为设备 1。在存储设备上有 3 个跳针选择，一个跳针选择由电缆配置，此时 CSEL 信号用 $10K\Omega$ 上拉；一个跳针直接接地，内部配置为设备 0；一个跳针直接接 $3.3V$ ，内部配置为设备 1。如下图所示：

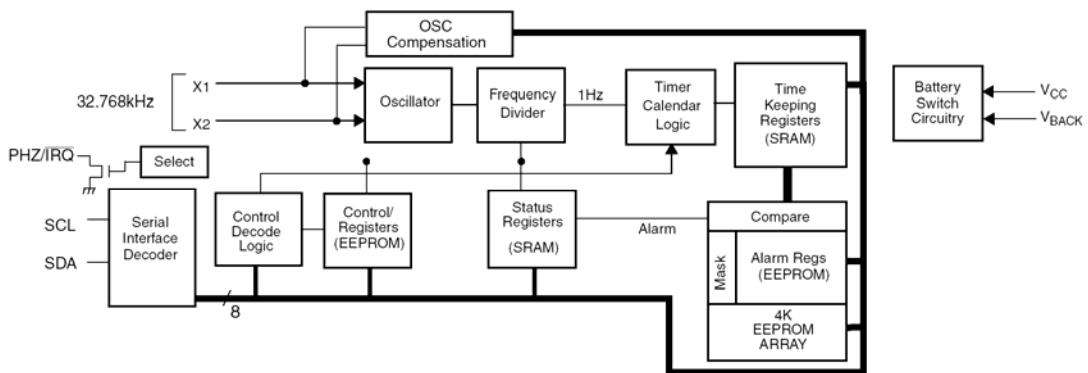


实时时钟

SEED-VPM642 系统中配置有 X1226 实时时钟 + 串行 EEPROM，可以产生年、月、日、星期、时、分、秒等实时时间信息，还有 512×8 -位的 EEPROM，可以用来存储存定值。因而适合用于监控系统的记录。

8.1 X1226 概述

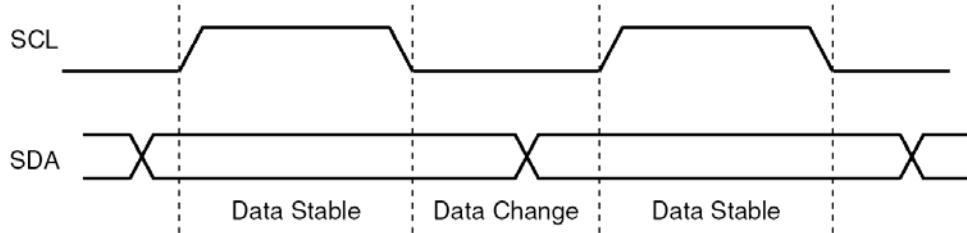
X1226 主实时时钟 RTC + 串行 EEPROM，采用串行 IIC 总线与 DSP 连接，其原理框图如下所示：



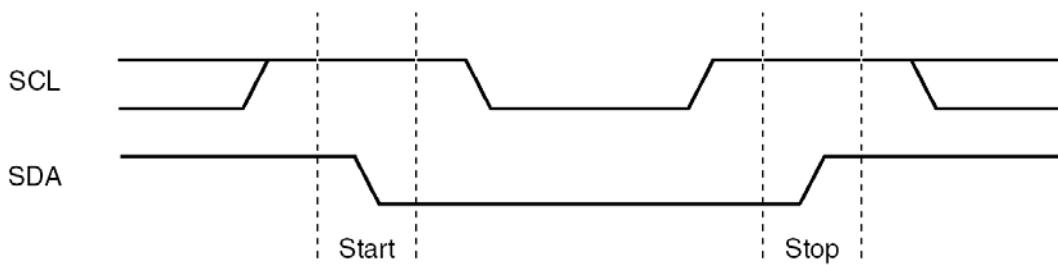
8.1.1 IIC总线

TMS320DM642 通过 IIC 总线对 X1226 进行操作，IIC 总线有 2 个信号 SDA 和 SCL，其时序如下列各个图所示：

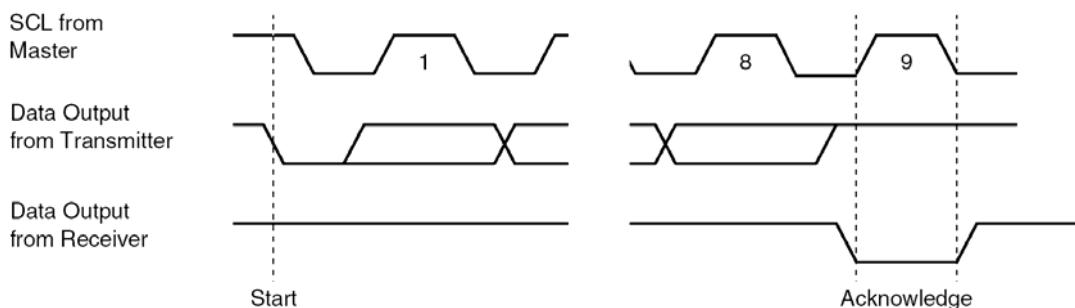
SDA 信号线上数据变化时序如下图所示：



IIC 起始与结束时序如下图所示:

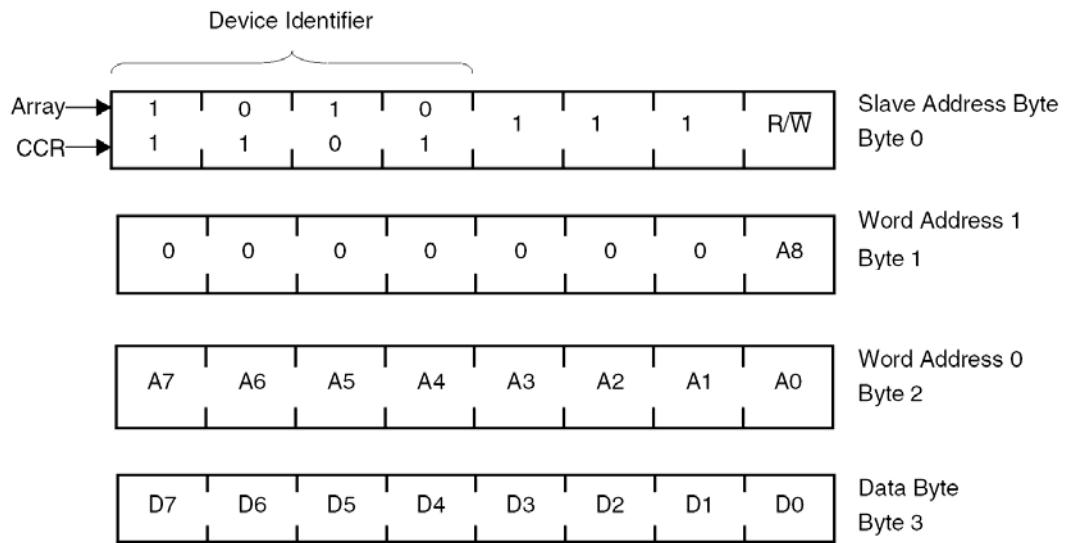


IIC 确认时序如下图所示:



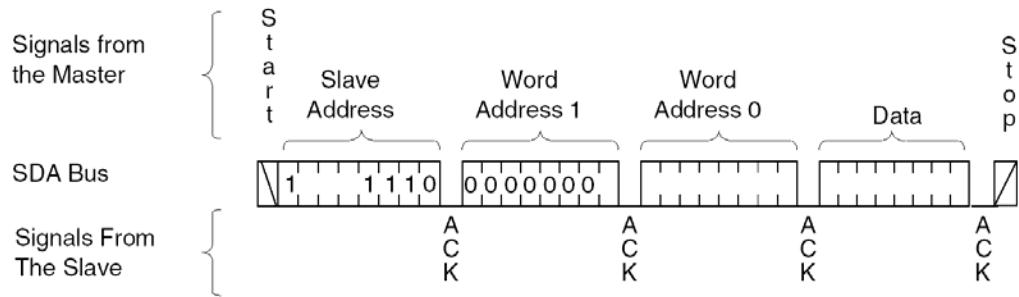
8.1.2 X1226 的寻址

通过 IIC 总线, TMS320DM642 可以访问 X1226 内部 2 个部分, 一部分为 CCR(时钟、控制器), 别一部分为 EEPROM 的 512×8 -位存储单元。这二部分被作为 2 个 IIC 总线从设备对待, 对应二个 IIC 从设备地址。CCR 包含 29 个 8-位寄存器, 以 0x00~0x3F 地址进行寻址; EEPROM 则有 512×8 -位存储单元, 以 0x000~0x1FF 地址进行寻址。X1226 的寻址时序如下图所示:

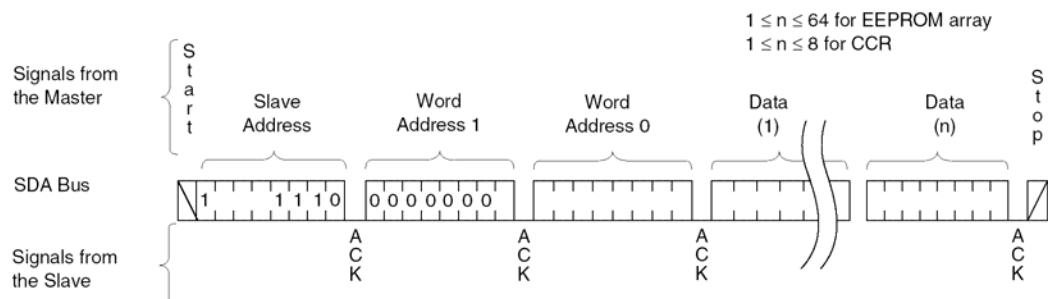


对 X1226 的读 / 写访问均有二种方式；单字节随机读写和多字节顺序读写。X1226 的读写时序如下图所示：

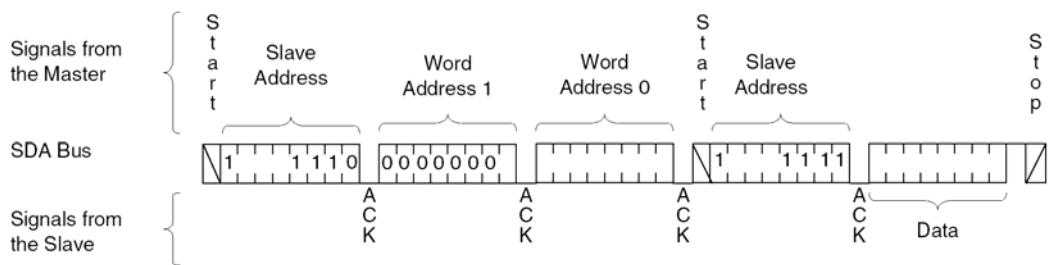
单字节随机写操作时序如下图所示：



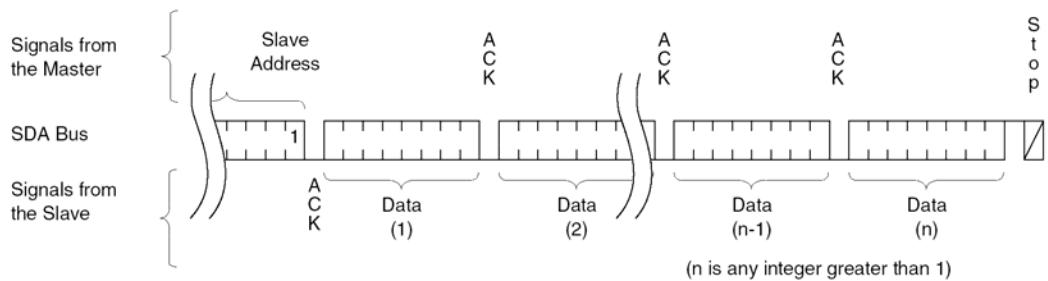
多字节顺序写操作时序如下图所示：



单字节随机读操作时序如下图所示：



多字节顺序读操作时序如下：



8.1.3 X1226 片内CCR寄存器的映射

X1226 片内 CCR 寄存器的映射如下图所示：

Clock/Control Memory Map

Addr.	Type	Reg Name	Bit								Range	Default
			7	6	5	4	3	2	1	0 (optional)		
003F	Status	SR	BAT	AL1	AL0	0	0	RWEL	WEL	RTCF		01h
0037	RTC (SRAM)	Y2K	0	0	Y2K21	Y2K20	Y2K13	0	0	Y2K10	19/20	20h
0036		DW	0	0	0	0	0	DY2	DY1	DY0	0-6	00h
0035		YR	Y23	Y22	Y21	Y20	Y13	Y12	Y11	Y10	0-99	00h
0034		M0	0	0	0	G20	G13	G12	G11	G10	1-12	00h
0033		DT	0	0	D21	D20	D13	D12	D11	D10	1-31	00h
0032		HR	MIL	0	H21	H20	H13	H12	H11	H10	0-23	00h
0031		MN	0	M22	M21	M20	M13	M12	M11	M10	0-59	00h
0030		SC	0	S22	S21	S20	S13	S12	S11	S10	0-59	00h
0013	Control (EEPROM)	DTR	0	0	0	0	0	DTR2	DTR1	DTR0		00h
0012		ATR	0	0	ATR5	ATR4	ATR3	ATR2	ATR1	ATR0		00h
0011		INT	IM	AL1E	AL0E	F01	F00	X	X	X		00h
0010		BL	BP2	BP1	BP0	0	0	0	0	0		00h
000F	Alarm1 (EEPROM)	Y2K1	0	0	A1Y2K21	A1Y2K20	A1Y2K13	0	0	A1Y2K10	19/20	20h
000E		DWA1	EDW1	0	0	0	0	DY2	DY1	DY0	0-6	00h
000D		YRA1 Unused - Default = RTC Year value (No EEPROM) - Future expansion										
000C		MOA1	EM01	0	0	A1G20	A1G13	A1G12	A1G11	A1G10	1-12	00h
000B		DTA1	EDT1	0	A1D21	A1D20	A1D13	A1D12	A1D11	A1D10	1-31	00h
000A		HRA1	EHR1	0	A1H21	A1H20	A1H13	A1H12	A1H11	A1H10	0-23	00h
0009		MNA1	EMN1	A1M22	A1M21	A1M20	A1M13	A1M12	A1M11	A1M10	0-59	00h
0008		SCA1	ESC1	A1S22	A1S21	A1S20	A1S13	A1S12	A1S11	A1S10	0-59	00h
0007	Alarm0 (EEPROM)	Y2K0	0	0	A0Y2K21	A0Y2K20	A0Y2K13	0	0	A0Y2K10	19/20	20h
0006		DWA0	EDW0	0	0	0	0	DY2	DY1	DY0	0-6	00h
0005		YRA0 Unused - Default = RTC Year value (No EEPROM) - Future expansion										
0004		MOA0	EM00	0	0	A0G20	A0G13	A0G12	A0G11	A0G10	1-12	00h
0003		DTA0	EDT0	0	A0D21	A0D20	A0D13	A0D12	A0D11	A0D10	1-31	00h
0002		HRA0	EHR0	0	A0H21	A0H20	A0H13	A0H12	A0H11	A0H10	0-23	00h
0001		MNA0	EMN0	A0M22	A0M21	A0M20	A0M13	A0M12	A0M11	A0M10	0-59	00h
0000		SCA0	ESCO	A0S22	A0S21	A0S20	A0S13	A0S12	A0S11	A0S10	0-59	00h

8.2 TMS320DM642 与 X1226 接口

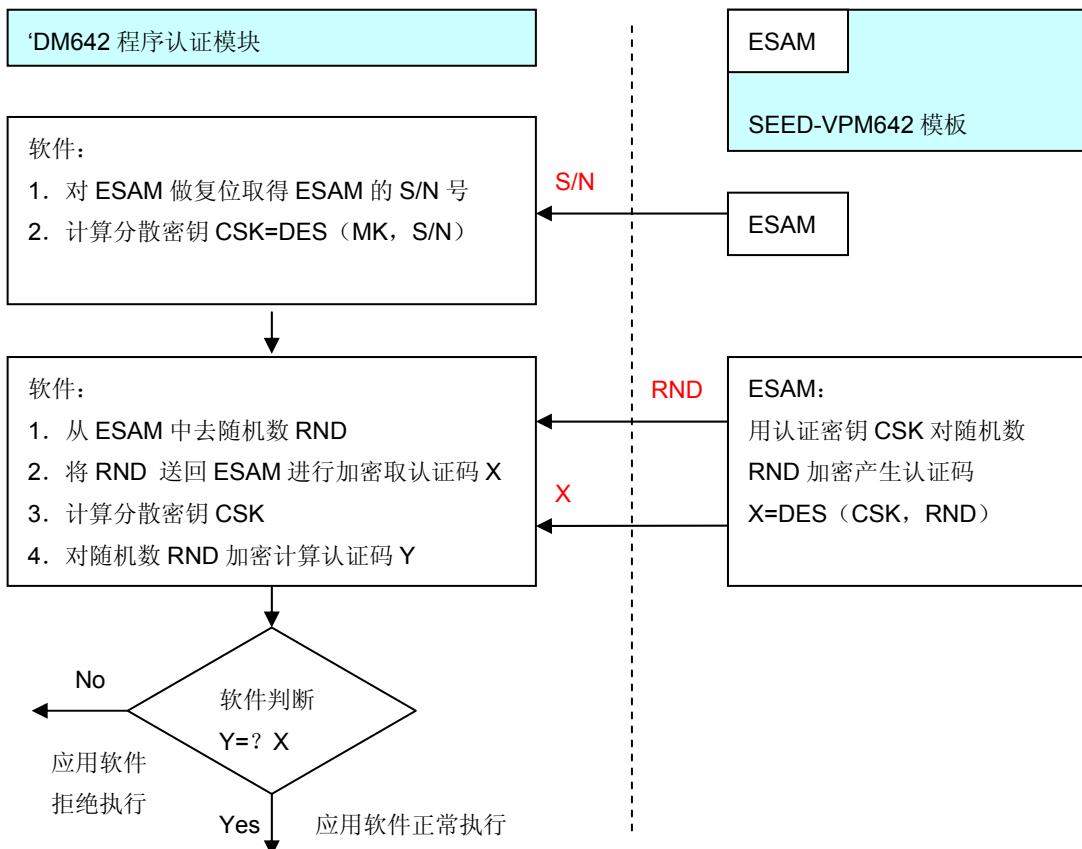
TMS320DM642 通过 IIC1 与 X1226 连接。其中 TMS320DM642 做为主设备，X1226 做主从设备。X1226 的两个部分使用两个不同的 IIC 地址，列表如下：

- CCR 的 IIC 地址为：0x67；
- Array 的 IIC 地址为：0x57。

ESAM 加密模块

9.1 ESAM 加密模块概述：

为了更好地保护软件开发者的知识产权，SEED-VPM642 系统中采用嵌入式加密认证模块 ESAM。ESAM 采用专用的智能卡芯片，芯片内集成有 TimeCOS 嵌入式安全操作系统，除了具有防检测、抗攻击、自毁等硬件特性外，还具有安全的文件密钥管理，完善的安全机制、标准的加密运算功能等特性。采用 ESAM 模块的加密认证功能，可以保护 SEED-VPM642 上的软件不被非法拷贝；每块 ESAM 模块，均有一个全球唯一的系列号，用此系列号可以控制软件生产的数量，以防止无偿额外的生产；ESAM 模块上还有一定容量的 EEPROM，可用来加密存储重要的数据或代码，进一步提高软件的安全性。ESAM 模块典型的认证过程如下图所示：



9.2 ESAM模块的硬件设计:

ESAM 模块的外部接口为半双工的异步串口，接口电平为 TTL，ESAM 模块的半双工通信协议如下：

- Mark:** “1”
- 起始位: “0”
- 8 位数据
- 1 位偶校验位
- 2 位保护位 (**Mark**)
- 波特率: **ESAM_CLK / 372**
- 当接收方检测到偶校验错误时，应在第 2 个保护位开始，插入至少 1 位，最多 2 位“0”。发送方检测到接收方报告的偶校验错误时，重发上一个数据。

在 SEED-VPM642 系统中，ESAM 的连接如下：

- 输入时钟频率为 3.57MHz，所以通信波特率为 9600。
- ESAM 的 I/O 管脚取反后连接到 TMS320DM642 的外部中断 4
- ESAM 的 I/O 可供 ESAMCNTL 寄存器与 ESAMSTATUS 寄存器操作；
- ESAM 的复位可供 ESAMCNTL 寄存器操作。

用户可以使用 TMS320DM642 的一个定时器与外部中断 4 配合来操作 ESAMCNTL 寄存器与 ESAMSTATUS 寄存器以完成对 ESAM 的控制与数据的通讯。这两个寄存器详细说明如下：

ESAM 控制寄存器 (ESAMCNTL)

地址: 0x9008 0014 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	RST	TorR	DO

RST: ESAM 复位控制位。

0 无复位产生；

1 产生 ESAM 复位信号。

TorR: 发送与接收控制位

0 从 ESAM 的 I/O 管脚接收数据；

1 向 ESAM 的 I/O 管脚发送数据。

DO: 向输出 ESAM 的 I/O 管脚发送的电平。

0 向 ESAM 的 I/O 管脚写 0；

1 向 ESAM 的 I/O 管脚写 1。

ESAM 状态寄存器（ESAMSTATUS）

地址: 0x0x9008 0014 (只读)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
X	X	X	X	X	X	X	DI

DI: ESAM 复位控制位。

- 0 ESAM 的 I/O 管脚状态为低；
1 ESAM 的 I/O 管脚状态为高。

9.3 ESAM读写的实现

通过上节所述的硬件连接，下面说明 ESAM 读与写的具体过程。

9.3.1 ESAM的读

ESAM 的读过程如下：

1. 定时器的初始化，将定时器的周期定为 1/9600 的一半；
2. 将 ESAMCNTL 的 TorR 置 0，为接收模式。
3. 等待中断 4 产生；
4. 中断 4 产生后，关闭中断 4，使定时器开始工作；
5. 在第一个定时器周期完成之后从 ESAMSTATUS 的 DI(对映的 ESAM 的 I/O 管脚) 位读取一个数据位，以后按 9.2 所述的通讯协议，每两个定时周期读取 ESAMSTATUS 的 DI 数据位，直至读完一个字节的数据。
6. 打开中断 4，等待 ESAM 发出下一个字节数据。

9.3.2 ESAM的写

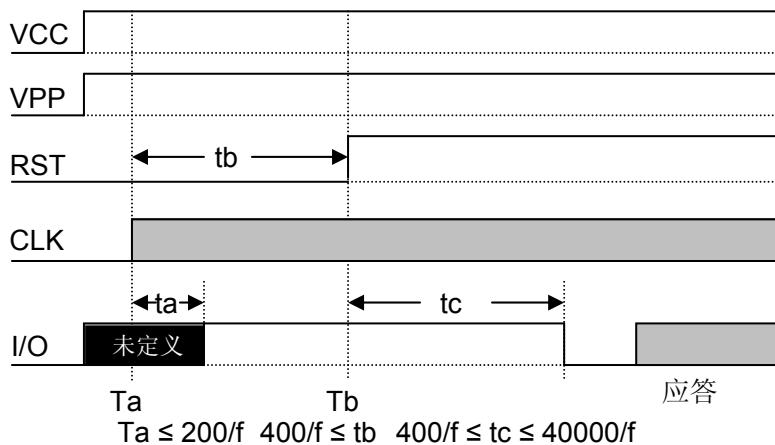
ESAM 的写过程如下：

1. 定时器的初始化，将定时器的周期定为 1/9600 的一半；并建立定时器的中断；
2. 将 ESAMCNTL 的 TorR 位置 1，为发送模式。
3. 在每隔一个定时器的中断，按 9.2 所述的协议将一个字节数据的每一位写到寄存器 ESAMCNTL 的 DO (即对应的是 ESAM 的 I/O 管脚)。
4. 等待 3~4 个定时周期，按 3 发送下一个数据。

9.4 ESAM卡的复位及相关读 / 写时序:

9.4.1 冷复位

冷复位时序如下图所示，在 T_a 时刻给 ESAM 模块的 CLK 引脚加时钟信号，ESAM 模块的 I/O 引脚在时钟信号加于 CLK 引脚后的 200 个时钟周期 (t_a) 内被 ESAM 模块置于高阻态 Z (t_a 时间在 T_a 之后)。时钟加于 CLK 引脚后，保持 ESAM 模块 RST 引脚的状态为 0 至少 400 周期 (t_b)，才能复位 ESAM 模块 (t_b 在 T_a 之后)。

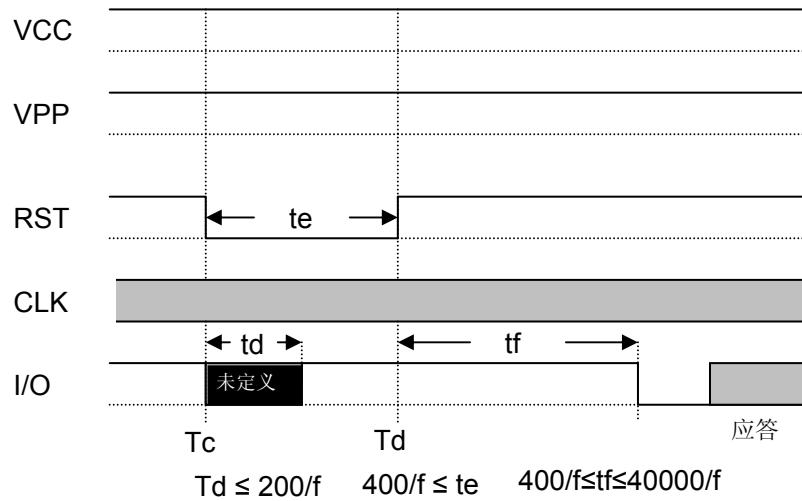


在时刻 T_b ，RST 引脚被置为“1”，I/O 引脚上的应答应在 RST 引脚的上升沿之后的 400~40000 个时钟周期 (t_c) 内开始 (t_c 在 T_b 之后)。

在 RST 引脚处于“1”的情况下，如果应答信号在 40000 个时钟周期内仍未开始，RST 引脚上的信号将返回到“0”，且 ESAM 模块的外部接口被释放。

9.4.2 热复位

热复位时序如下图所示，当 VCC 和 CLK 保持稳定时，'DM642 将 RST 清为“0”至少 400 时钟周期 (时间 t_e) 后，ESAM 模块被热复位。



在时刻 T_d , RST 引脚置为“1”, I/O 引脚的应答在 RST 引脚上升沿之后的 $400\sim40000$ 个时钟周期 (tf) 之前开始 (时间 tf 在 T_d 之后)。

在 RST 引脚处于“1”，如果应答信号未在 40000 个周期之后开始，RST 引脚将返回“0”，且 ESAM 模块的外部接口被释放。

9.4.3 读写时序说明

有关 ESAM 模块的其它物理参数及电气特性可参阅 ISO7816-123 中的相关内容。

第 10 章

测试程序

SEED-VPM642 系统的测试程序包括以下几个方面：

- 测试 SEED-VPM642 的存贮器系统，包括 SDRAM 与 FLASH
- 测试系统的 BOOT 过程
- 测试音频采集与播放
- 测试视频采集与播放
- 测试 UART
- 测试网络接口的收发
- 测试 ATA 硬盘接口
- 测试实时时钟

注 1：测试程序的工程调试环境是以合众达公司的 560 仿真器建立的，为了方便起见，推荐用户使用合众达公司 PCI 接口或 USB 口的 560 仿真器进行测试。

注 2：如果 SEED-VPM642 应用模板已经烧写入程序，那么应用模板一上电程序就会自动运行，从而有可能导致不能直接进入 CCS 开发界面。此时，应该同时按住 CCS 错误界面的 RETRY 和应用模板上的 reset 按钮，然后再同时释放，操作几次，就可以进入 CCS 开发界面（为了避免此类问题，建议用户将烧写入的程序擦除掉）。

注 3：SEED-VPM642 所提供的例程（包括例程所使用到的本公司自行设计的库）都是基于 CCS3.3 设计的，因此，如果用户采用 CCS3.3 来进行相关开发，那么就不存在兼容性问题，即所有例程和库都是直接可用的。但当使用其它版本的 CCS 时，请注意以下事项：

1. 使用 CCS2.20.18 时，请用户使用本公司提供的基于 CCS2.20.18 下设计的 CSL 库（csIDM642.lib 和 csIDM642e.lib）替换 CCS3.3 提供的相应 CSL 库，然后重新编译连接即可。

2. 使用 CCS3.1 时，遇到如下两种错误的解决建议：

错误现象 1. 通过 CCS3.1 装载例程里面提供的 gel 文件时报错。

解决方法：请修改 gel 文件如下内容将

```
GEL_MapAdd(0x01800000, 0, 0x00000054, 1, 1); /* EMIFA CTL REGS */  
GEL_MapAdd(0x01A80000, 0, 0x00000054, 1, 1); /* EMIFB CTL REGS*/
```

分别改为

```
GEL_MapAdd(0x01800000, 0, 0x00000058, 1, 1); /* EMIFA CTL REGS*/  
GEL_MapAdd(0x01A80000, 0, 0x00000058, 1, 1); /* EMIFB CTL REGS */
```

错误现象 2. 视频相关的例程编译连接或运行错误。

解决方法：这是由 CCS3.1 提供的 CSL 库（csIDM642.lib 和 csIDM642e.lib）引起的，请将 CCS3.3 提供的 CSL 库替换掉 CCS3.1 提供的 CSL 库，然后重新编译连接即可。

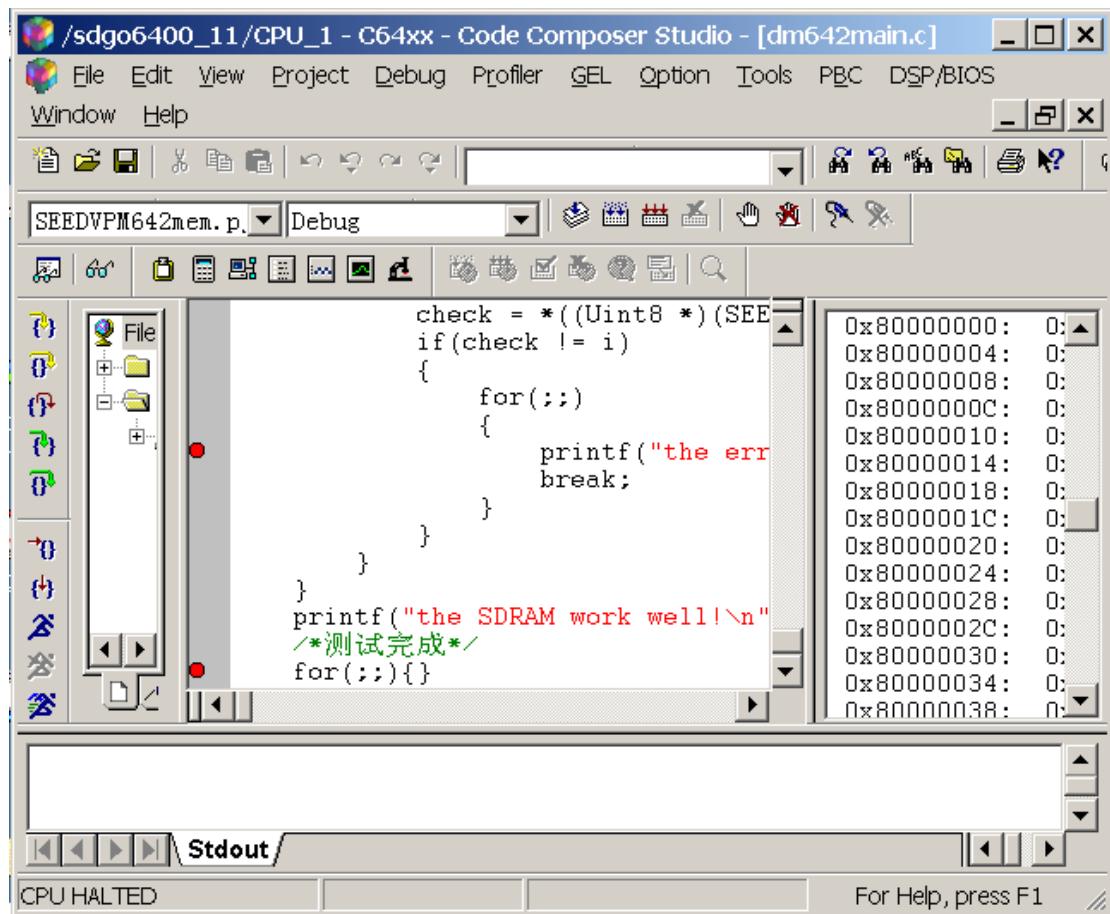
10.1 存贮器系统的测试

SEED-DM642 系统中的 SDRAM 标准配置为 $64M \times 64$ 位；FLASH 标准配置为 $4M \times 8$ 位。本程序主要是用来测试 SDRAM 和 FLASH 的读 / 写操作。并验证 FLASH 的页寄存器的正确性。

10.1.1 SDRAM的测试

SDRAM 的测试主要包括其控制逻辑与读 / 写操作是否正确。测试步骤如下：

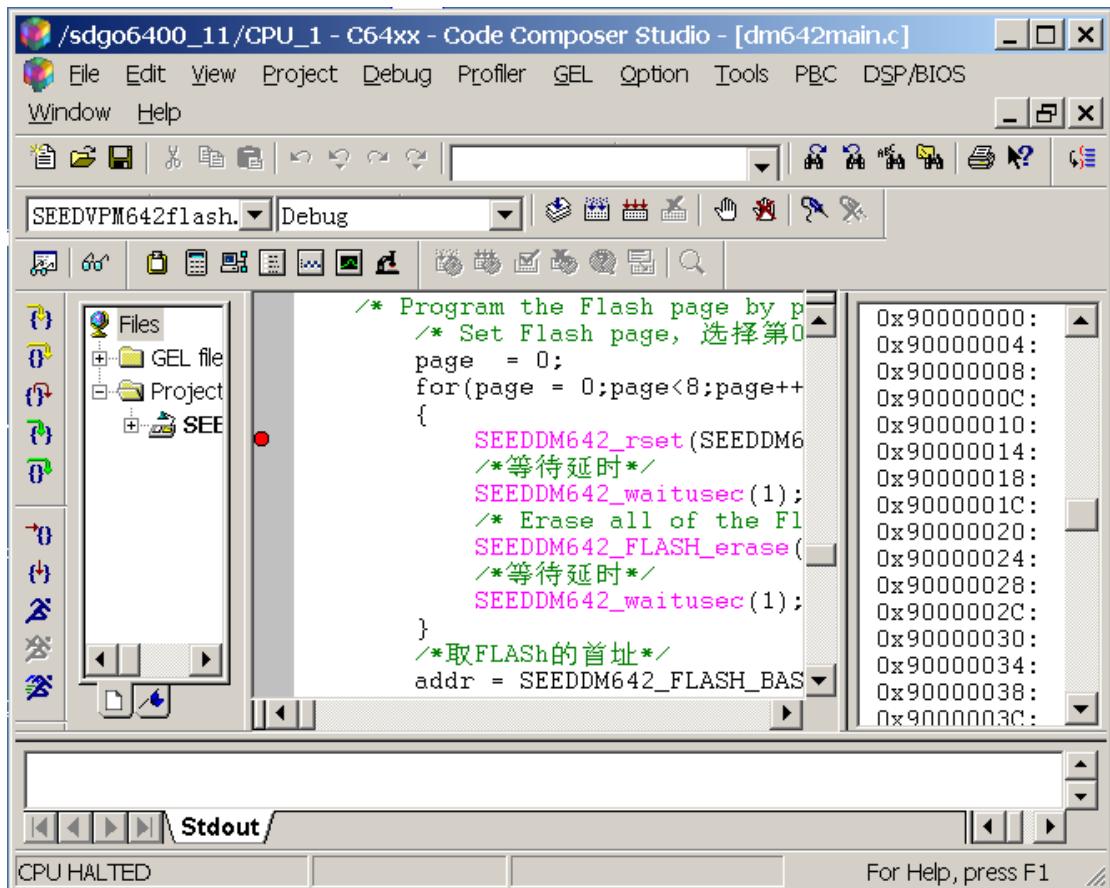
- 将 SEEDVPM642 的目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下。
- 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642_mem 目录下的 SEEDVPM642mem.pjt。
- 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642-Mem\Debug 目录下的 seedvpm642mem.out。
- 在 CCS 中用 Debug→Go Main 命令执行程序到 C 的 main() 函数处。
- 按照程序的说明，进行测试。其主要过程如下：
按下图所示位置放置断点，测试正常，程序将停在最后，如出现错误，会停在上一个断点处。



10.1.2 FLASH的测试

FLASH 的测试主要包括 FLASH 的擦除 / 写入操作，以及其在存储空间中的映射是否正确。测试步骤如下：

- 将 SEEDVPM642 的目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下。
- 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642_flash 目录下的 SEEDVPM642flash.pjt。
- 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_flash\Debug 目录下的 seedvpm642flash.out。
- 在 CCS 中用 Debug→Go Main 命令执行程序到 C 的 main() 函数处。
- 将断点设置在下图所示的位置，执行程序到此断点。



- 配置 FLASHPAGE 寄存器，使 FLASH 的 8 个 512K 空间映射到 TMS320DM642 的存贮器空间内；
- 进行 FLASH 的每个页擦除操作；
- 向 FLASH 中写入以每页的页数开始的顺序数据；
- 通过 CCS 的 MEMORY 窗，观察写入是否正确，其起始地址为 0x90000000。

详细的程序说明参看测试的源代码。

10.2 Boot的测试

SEED-VPM642 共可实现三种 Boot 方式，分别为 FLASH 引导、HPI 引导、PCI 引导。在此我们测试的为 FLASH 引导。（此种 **Boot** 方式为系统默认的工作方式）

10.2.1 FLASH引导的过程

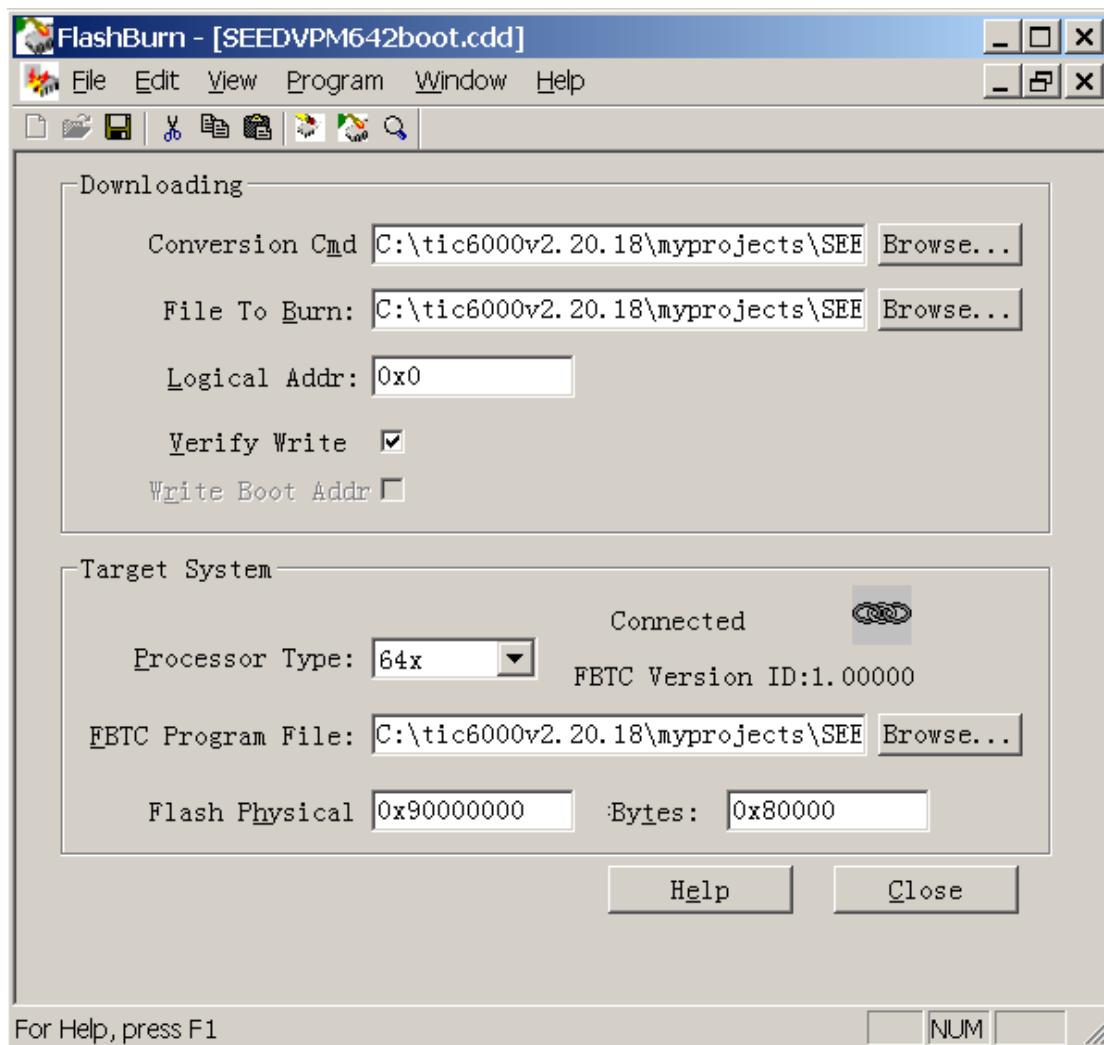
TMS320DM642 的整个引导过程，一般分成两个过程完成，说明如下：

- 首先，在系统复位后，TMS320DM642 保持 CPU 处于复位状态，此时 EDMA 控制器将 0x90000000 开始的 1K-字节程序装入到 DM642 的 0 地址处。然后释放 CPU，使其从 0 地址开始运行程序。也就是说，第一次引导只能引导 1K-字节的程序。
- 执行第一步引导的程序，将用户自己的程序从 FLASH 中搬到运行的地址中去，然后进入_cint00，完成整个 BOOT 的过程。

10.2.2 FLASH引导的测试

其测试过程如下：

1. 将 SEEDVPM642 的目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下。
2. 打开 CCS, File→Load GEL...命令，加载 gel 目录下的 SEEDDM642.gel。
3. 运行 FlashBurn 目录下的 flashburn.exe。
4. 打开 FlashBurn 目录下的 SEEDVPM642boot.cdd。界面如下图：



5. 上述界面中的选择项如下所示：

- Conversion Cmd 栏用 Browse 命令从 SEEDVPM642_boot 目录下选中 SEEDVPM642_ahex.cmd 文件；
 - File to Burn 栏用 Browse 命令从 SEEDVPM642_boot 目录下选中 SEEDVPM642boot_ahex.hex 为；
 - FBTC Program File 栏用 Browse 命令从 SEEDVPM642_Flashburn 目录下选中 FBTC642.out 为；
 - Flash Physical 栏设置为 0x90000000, Bytes 栏设置更改为 0x80000。
6. 打开 Promgram 菜单下的 Esram Flash 选项。在进行这项操作时，由于 SEEDVPM642 的 FLASH 擦除需要 40s，超过了软件擦除的 30s 时间，会报超时错误，（约等一分钟就可以了）忽略即可。
7. 打开 Promgram 菜单下的 Progam Flash 选项。
8. 关掉此程序，关掉 CCS，复位系统。
9. 可看到 LED 灯 D4、D5 在闪烁，说明程序引导与运行正常

关于详细的 Boot 过程说明，请参看测试程序的源代码，及相关的技术文档。

10.3 音频的测试

音频输入与输出的测试，主要包含了 McASP 的设置与通讯、对 AIC23B 的设置、以及音频数据的交换。

10.3.1 AUDIO测试的内容

在测试音频时，主要有以下几个方面的内容：

- 初始化 McASP；
- 通过 IIC 设置 Codec 的工作模式
- 启动音频采集与回放音频信号。

10.3.2 AUDIO的测试过程

音频的测试过程如下：

1. 将 SEED-VPM642 的音频与视频转接线与 J1 接好，在 Ain0 接入音频，将音箱接入 J3；

2. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下;
3. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令, 加载 03. Audio Loopback\echo 目录下的 evmdm642_echo.pjt;
4. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令, 加载 echo\release 目录下的 evmdm642_echo.out;
5. 执行程序, 可以听到音箱播放的由 Ain0 输入的音乐。
6. 按相同方法测试 Ain1 与 J4、Ain2 与 J5、Ain3 与 J6。

关于 AIC23B 详细的设计与说明, 参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.4 图像采集与回放的测试

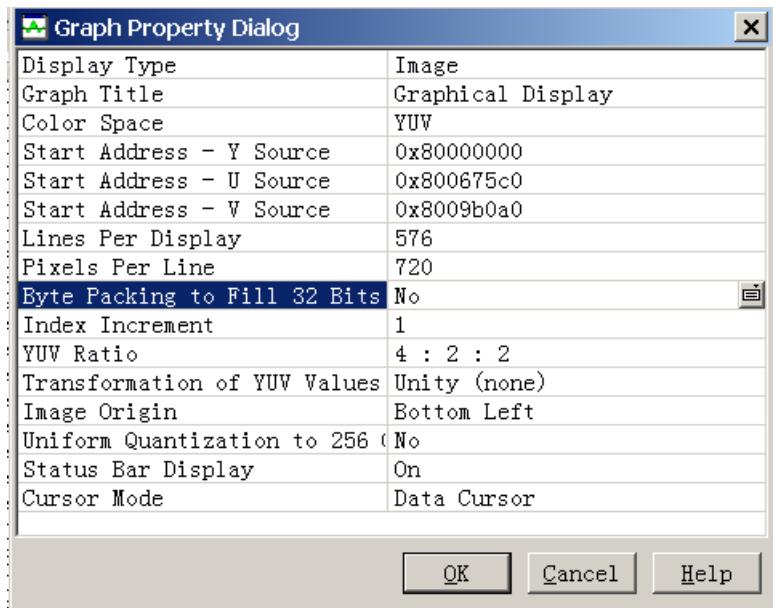
图像采集与回放的测试, 主要包括了 IIC 总线的配置、TVP5150 的配置、VP 口的配置, 以及 EDMA 的使用等。

10.4.1 第一路D1 静态图像的采集

由于第一路的 TVP5150 与 SAA7121H 共用一个 VP 口, 所以实现不了同步的采集与播放。因而我们将利用 CCS 的 View 功能来进行测试静态的图像。

测试过程如下:

1. 将 SEED-VPM642 的音频与视频转接线与 J1 接好, 将摄像头的输出接入到 Vin0 上; 将 S 端子 J7 接入到电视的 S 端子上, 接好仿真器;
2. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下;
3. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令, 加载 SEEDVPM642_D1 目录下的 SEEDVPM642d1.pjt;
4. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令, 加载 SEEDVPM642_D1\Debug 目录下的 seedvpm642d1.out;
5. 执行程序, 等程序执行到最后的死循环后, 打开 View→Graph→Image... 填写如下设置。



6. 点击 OK, 等待 DSP 传送数据, 约需 5 分钟, 在 CCS 中即可看到一帧图形。

关于图像程序详细的设置与说明, 参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.4.2 第 2~4 通路图像的采集与显示测试

第 2、3、4 路图像的输入, 均能与 SAA7121H 配合, 将摄像头的图像显示在电视机上。其测试过程如下:

1. 将 SEED-VPM642 的音频与视频转接线与 J1 接好, 将摄像头的输出接入到 Vin1 上; 将 S 端子 J7 接入到电视的 S 端子上, 接好仿真器;
2. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下;
3. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令, 加载 SEEDVPM642_loop2 目录下的 SEEDVPM642loop2.pjt;
4. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令, 加载 SEEDVPM642_loop2\Debug 目录下的 seedvpm642loop2.out;
5. 执行程序, 即可在电视上看到运动的图像;
6. 与上述过程类似, 可以测试第 3、4 路, 对应目录分别为 SEEDVPM642_loop3 和 SEEDVPM642_loop4。

关于图像程序详细的设置与说明, 参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.5 UART的测试

在 SEED-VPM642 系统中配置了两路 UART 接口。进行 UART 测试时，采用 UART 与计算机通讯。测试时，UART 的接口标准应配置为 RS232 方式进行。

10.5.1 UART的测试内容

测试 UART 时，需要测试两路的 UART。测试方式采用查询方式进行。

10.5.2 UART的测试过程

UART 的测试过程如下：

1. 将 SEED-VPM642 的 UART 通道 A 和通道 B 均配置为 RS232 方式。
2. 运行目录 Serial 下的“串口调试器”的软件，设置串口参数，如下：



3. 将目录 SEED-VPM642 拷贝到到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下；

4. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642-uartio 目录下的 SEEDVPM642uartio.pjt;
5. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642-uartio\Debug 目录下的 seedvpm642uartio.out;
6. 执行程序，先测试 UARTA，即通路 A。此时可以看到 PC 与 SEED-VPM642 之间的相互串行通讯；
7. 修改程序，将所有的 UART_A，改成 UART_B，重新编译；
8. 重新加载程序，执行，测试通道 B。

关于更多串口的操作，请参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.6 以太网接口的测试

以太网接口的测试主要是测试 EMAC 与 MDIO 的配置及使用，以及如何设置一个 PHY 设备和 CSL 库中关于网络接口部分程序的应用。在此测试过程中，采用自闭环的方式完成。其测试过程如下：

1. 将网络插头与 SEED-VPM642 板上的 J8 相连，接好仿真器。
2. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下；
3. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642_net 目录下的 SEEDVPM642net.pjt;
4. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_net\Debug 目录下的 seedvpm642net.out;
5. 执行程序，即可在接收区看到发送的数据。

关于更多关于网络的操作，请参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.7 ATA硬盘接口的测试

ATA 硬盘接口的测试，主要是用来测试 ATA 的硬件接口。包括 ATA 协议寄存器的读与写，以及一些 API 协议的实现。其测试过程如下：

1. 将一硬盘通过 IDE40 的电缆将硬盘与 SEED-VPM642 的 J9 相连，接好仿真器
2. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下；
3. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642_ide 目录下的 SEEDVPM642ide.pjt;
4. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_ide\Debug 目录下的 seedvpm642ide.out;
5. 执行程序，程序执行硬盘的确认协议，读回硬盘的序列号与控制器的类型，然后将之显示在 stdio 的显示框内。

关于更多关于网络的操作，请参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.8 实时时钟的测试

实时时钟的测试包含两部分，其一为 RTC 的测试，另一为片上 $512 \times 8\text{-bits}$ 的 EEPROM 的测试。

10.8.1 RTC的测试

RTC 的测试程序主可包括 IIC 的配置，以及通过 IIC 总线配置与寻问 X1226 的 CCR 寄存器，其测试过程如下：

1. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下；
2. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642_rtcbios 目录下的 SEEDVPM642_rtcbios.pjt；
3. 在此工程中保存了两个工程，为 SEEDVPM642rtcw.prj 和 SEEDVPM642rtcr.prj。首先，在 CCS 中选中 SEEDVPM642_rtcw.prj。
4. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_rtc\Debug 目录下的 seedvpm642rtcw.out；
5. 运行 seedvpm642rtcw.out 的程序。
6. 当程序结束后，再在 CCS 中选中 SEEDVPM642_rtcr.prj，并用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_rtc\Debug 目录下的 seedvpm642rtcr.out；
7. 运行 seedvpm642rtcr.out 程序，并观察 stdio 输出窗口内的时间显示是否正确，每隔一秒显示一次。

关于更多关于 RTC 的操作，请参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.8.2 EEPROM的测试

EEPROM 的测试程序主要包括 IIC 的配置，以及通过 IIC 总线配置与访问 X1226 的 $512 \times 8\text{-bits}$ 的 EEPROM，其测试过程如下：

1. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下；
2. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642_eeprom 目录下的 SEEDVPM642eepromw.pjt；
3. 在此工程中保存了两个工程，为 SEEDVPM642eepromw.prj 和 SEEDVPM642eepromr.prj。首先，在 CCS 中选中 SEEDVPM642eepromw.prj。

4. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_eeprom\Debug 目录下的 seedvpm642eepromw.out;
5. 运行 seedvpm642eepromw.out 的程序。
6. 当程序结束后，断电，然后重新上电。打开 CCS，重新装入 SEEDVPM642eeprom.wks，并选中 SEEDVPM642eepromr.prj，在 CCS 中用 File → Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_eeprom\Debug 目录下的 seedvpm642eepromr.out;
7. 运行 seedvpm642eepromr.out 程序，并观察数据框中的数据是否与写入的一致。

关于更多关于 EEPROM 的操作，请参看测试程序的源代码及相关的文档。

10.9 ESAM模块的测试

ESAM 加密模块的测试，主要是用来测试 ESAM 的硬件接口，包括 ESAM 的读与写，以及一些 ESAM 协议的实现。其测试过程如下：

1. 将 SEEDVPM642 目录拷贝到 CCS 集成开发环境下的 myprojects 目录下；
2. 在 CCS 中用 Project→Open... 命令，加载 SEEDVPM642_esam 目录下的 SEEDVPM642esam.pjt；
3. 在 CCS 中用 File→Load Program... 命令，加载 SEEDVPM642_esam\Debug 目录下的 seedvpm642esam.out；
4. 执行程序，程序执行复位的确认协议，读回 ESAM 的序列号与相关信息，然后将之显示在 stdio 的显示框内。

关于更多关于 ESAM 的操作，请参看测试程序的源代码及相关的文档。

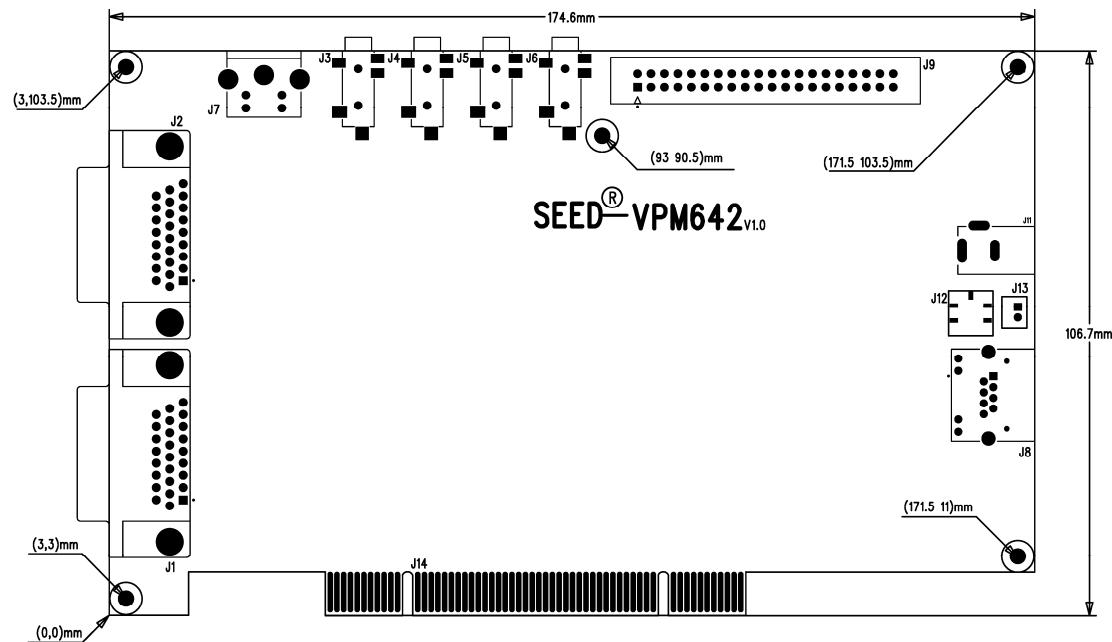
连接器、跳针、机械尺寸

本章描述 SEED-VPM642 模板的物理布局，说明各连接器的定义、跳针的设置，以及它们在模板上的位置。

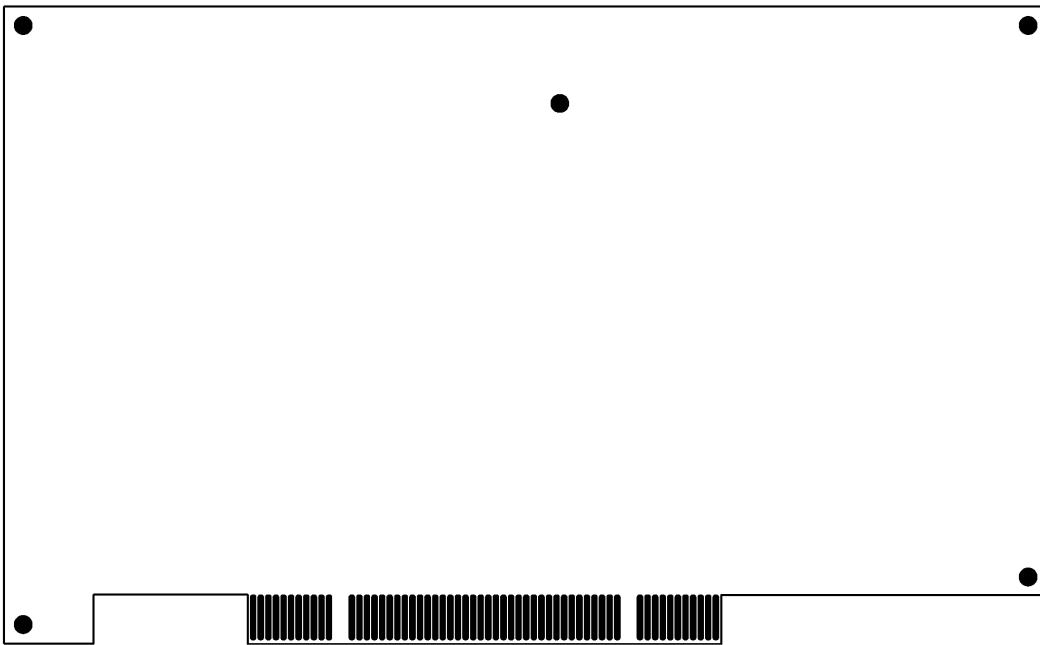
11.1 物理布局

SEED-VPM642 为工业标准的 PCI 半长卡，长 174.6mm×宽 106.7mm，采用表面贴装元器件，元器件双面安装。

SEED-VPM642 模板正面布局如下图所示：



SEED-VPM642 模板的反面布局如下图所示：



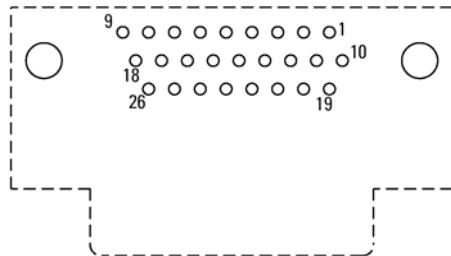
11.2 连接器及开关

SEED-VPM642 模板上有 14 个连接器，如下表所示：

连接器	引脚数	功能
J1	26	数字 I/O、异步串口 COM A 和 COM B
J2	26	模拟视频、音频的输入 / 输出
J3	5	第 0 路立体声音频输出
J4	5	第 1 路立体声音频输出
J5	5	第 2 路立体声音频输出
J6	5	第 3 路立体声音频输出
J7	7	S 端子视频输出
J8	16	以太网接口
J9	40	ATA 连接器
J10	14	JTAG 仿真器接口
J11	2	+5V 电源输入口
J12	4	手动复位按钮
J13	2	外部复位输入
J14	124	PCI 或 HPI 连接器

11.2.1 J1: 数字I/O、异步串口COM A和COM B

SEED-VPM642 系统中有一 26-芯的高密度 DSUB 型插座，如下图所示：

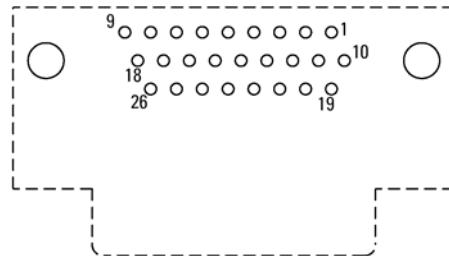


它包含了异步串口 COM A 和 COM B，及 8 路数字量的输出和 8 路数字量的输入。其定义如下：

引脚号	信号	方向
9	GND	—
8	DI0	输入
7	DI1	输入
6	DI2	输入
5	DI3	输入
4	DI4	输入
3	DI5	输入
2	DI6	输入
1	DI7	输入
17	DO0	输出
16	DO1	输出
15	DO2	输出
14	DO3	输出
13	DO4	输出
12	DO5	输出
11	DO6	输出
10	DO7	输出
26	Z(B) / TXDA	输入 / 输出
25	Y(A) / RTSA	输入 / 输出
24	A / RXDA	输入 / 输出
23	B / CTSA	输入 / 输出
22	Z(B) / TXDB	输入 / 输出
21	Y(A) / RTSB	输入 / 输出
20	A / RXDB	输入 / 输出
19	B / CTSB	输入 / 输出
18	GND	—

2.2 J2: 模拟视频、音频的输入 / 输出

在 SEED-VPM642 系统中有一 26-芯的高密度 DSUB 型插座，如下图所示：

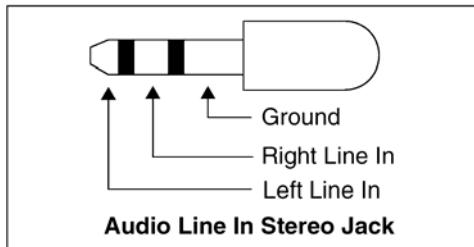


它包含了四路视频的输入与一路视频的输出、四路音频的输入。其定义如下：

引脚号	信号	方向
1	CVBS_OUT	输出
2	CVBS / Y0	输入
3	CVBS / Y1	输入
4	CVBS / Y2	输入
5	CVBSY3	输入
6	AP0_LINEINL / MICIN	输入
7	AP1_LINEINL / MICIN	输入
8	AP2_LINEINL / MICIN	输入
9	AP3_LINEINL / MICIN	输入
10	AGND	—
11	AGND	—
12	AGND	—
13	AGND	—
14	AGND	—
15	AGND	—
16	AGND	—
17	AGND	—
18	AGND	—
19	CVBS / C0	输入
20	CVBS / C1	输入
21	CVBS / C2	输入
22	CVBS / C3	输入
23	AP0_LINEINR	输入
24	AP1_LINEINR	输入
25	AP2_LINEINR	输入
26	AP3_LINEINR	输入

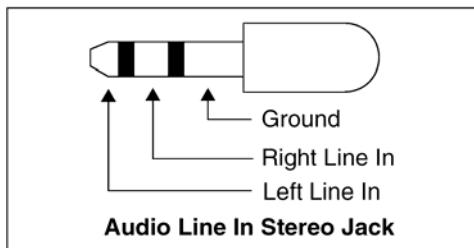
11.2.3 J3: 第0路音频立体声输出口Audio Line OUT

音频立体声输入口 J3 采用工业标准的 3.5mm 音频插座，与其对应的插头的信号分配如下：



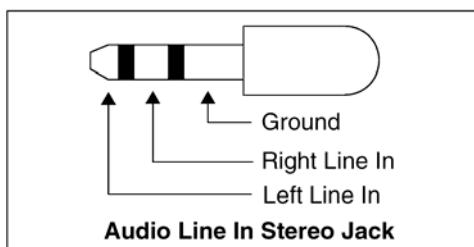
11.2.4 J4: 第1路音频立体声输出口Audio Line OUT

音频立体声输入口 J4 采用工业标准的 3.5mm 音频插座，与其对应的插头的信号分配如下：



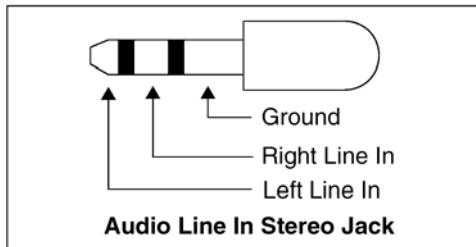
11.2.5 J5: 第2路音频立体声输出口Audio Line OUT

音频立体声输入口 J5 采用工业标准的 3.5mm 音频插座，与其对应的插头的信号分配如下：



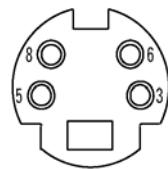
11.2.6 J6: 第3路音频立体声输出口Audio Line OUT

音频立体声输入口 J6 采用工业标准的 3.5mm 音频插座，与其对应的插头的信号分配如下：



11.2.7 J7: 图像的S端输出

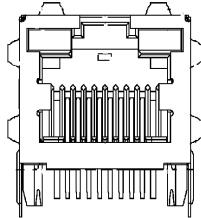
在 SEED-VPM642 系统中，可以将图像通过 S 端子，直接传送给电视机进行显示。其定义如下；



引脚号	信号	方向
1	NC	—
2	NC	—
3	AGND	—
4	NC	—
5	AGND	—
6	Y_OUT	输出
7	NC	—
8	C_OUT	输出
9	NC	—
10	NC	—
11	NC	—
12	NC	—

11.2.8 J8: 网络接口

在 SEED-VPM642 系统中，有一个 RJ45 的网络接口。可以接标准的网络插头。其定义如下图：



引脚号	信号	方向
1	TX+	输出
2	TX-	输出
3	RX+	输入
4	§	—
5	§	—
6	RX-	输入
7	§	—
8	§	—
9	+3.3V	—
10	ACTIVELED	输入
11	+3.3V	—
12	LINKLED	输入
13	GND	—
14	GND	—
15	NC	—
16	NC	—

注： §：4 与 5 脚相连，与 SEED-VPM642 内部的阻容网络连接。7 脚与 8 脚相连，与 SEED-VPM642 内部的阻容网络连接。

11.2.9 J9: ATA硬盘连接器

在 SEED-VPM642 系统中有一个 40-DIP 芯的插座，用于连接硬盘。其定义如下图：

引脚号	信号	方向
1	<u>RESET</u>	输入
2	GND	—
3	DD7	输出 / 输入
4	DD8	输出 / 输入
5	DD6	输出 / 输入
6	DD9	输出 / 输入
7	DD5	输出 / 输入
8	DD10	输出 / 输入
9	DD4	输出 / 输入
10	DD11	输出 / 输入
11	DD3	输出 / 输入
12	DD12	输出 / 输入
13	DD2	输出 / 输入
14	DD13	输出 / 输入
15	DD1	输出 / 输入
16	DD14	输出 / 输入
17	DD0	输出 / 输入
18	DD15	输出 / 输入
19	GND	—
20	KEYPIN	输入
21	DMARQ	输入
22	GND	—
23	<u>DIOW</u> / STOP	输入
24	GND	—
25	<u>DIOR</u> / <u>HDMARDY</u> / HSTROBE	输入
26	GND	—
27	IORDY / DMACK / DSTROBE	输出
28	CSEL	输入
29	DMACK	输出
30	GND	—
31	INTRQ	输出
32	RSV	—
33	DA1	输入
34	<u>PDIAG/CBLID</u>	输出
35	DA0	输入
36	DA2	输入
37	<u>CB0</u>	输入
38	<u>CS1</u>	输入
39	<u>DASP</u>	输出
40	GND	—

11.2.10 J10: JTAG仿真器接口

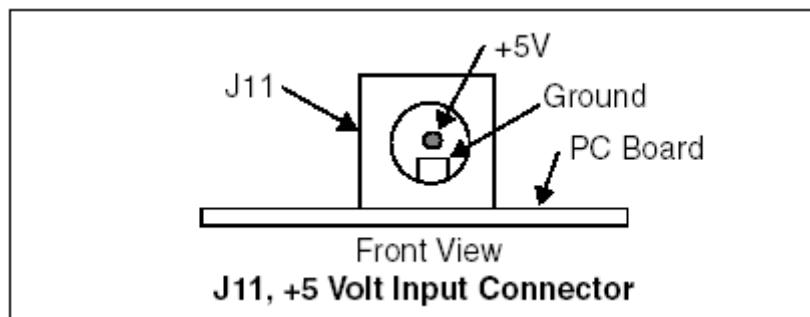
SEED-VPM642 系统中有一个 14-芯、间距为 100mil 的双排插针 J1，它是一个 JTAG 仿真器标准接口，通过此接口对 VC5416 进行硬件仿真调试。其定义如下：

TMS	1	2	TRST-
TDI	3	4	GND Header Dimensions
PD (+5V)	5	6	no pin (key) Pin-to-Pin spacing, 0.100 in. (X,Y)
TDO	7	8	GND Pin width, 0.025-in. square post
TCK	9	10	GND Pin length, 0.235-in. nominal
TCK	11	12	GND
EMU0	13	14	EMU1

JTAG INTERFACE

11.2.11 J11: +5V电源输入口

+5V 电源输入口 J11 采用 Mini 型直流电源插座，其示意图如下：



11.2.12 J12: 复位按钮

SEED-VPM642 板上提供复位按钮，方便调试。

11.2.13 J13: 外部复位输入

SEED-VPM642 可以由外部引入复位信号，使整个系统复位。

引脚号	信号	方向
1	GND	—
2	RST_EXT	输入

11.2.14 J14: PCI或HPI连接器

在 SEED-VPM642 系统中的 J14 为标准的 PCI 插卡，当系统使用 PCI 功能时，它的信号为标准的 PCI 信号，当 TMS320DM642 使用 HPI 功能时，它的信号为 HPI 信号。其定义如下表：

引脚	PCI	HPI32	HPI16	方向
A1	<u>TRST</u>	×	×	—
A2	+12V	×	×	—
A3	TMS	×	×	—
A4	TDI	×	×	—
A5	+5V	+5V	+5V	—
A6	<u>INTA</u>	GP0[13]	GP0[13]	输出
A7	<u>INTC</u>	×	×	—
A8	+5V	+5V	+5V	—
A9	×	×	×	—
A10	V (I/O)	×	×	—
A11	×	×	×	—
A12	键位	×	×	—
A13	键位	×	×	—
A14	+3.3Vaux	×	×	—
A15	<u>RST</u>	GP0[15]	GP0[15]	输入 / 输出
A16	V (I/O)	×	×	—
A17	<u>GNT</u>	GP0[12]	GP0[12]	输入 / 输出
A18	GND	GND	GND	—
A19	<u>PME</u>	×	×	—
A20	AD30	HD30	×	输入 / 输出
A21	+3.3V(PCI)	×	×	—
A22	AD28	HD28	×	输入 / 输出
A23	AD26	HD26	×	输入 / 输出
A24	GND	GND	GND	—
A25	AD24	HD24	×	输入 / 输出
A26	IDSEL	GP0[9]	GP0[9]	输入 / 输出
A27	+3.3V(PCI)	×	×	—
A28	AD22	HD22	×	输入 / 输出
A29	AD20	HD20	×	输入 / 输出
A30	GND	GND	GND	—
A31	AD18	HD18	×	输入 / 输出
A32	AD16	HD16	×	输入 / 输出
A33	+3.3V(PCI)	×	×	—

A34	FRAME	HINT	HINT	输入 / 输出
A35	GND	GND	GND	—
A36	TRDY	HHWIL	HHWIL	输入 / 输出
A37	GND	GND	GND	—
A38	STOP	HCNTL0	HCNTL0	输入 / 输出
A39	+3.3V(PCI)	×	×	—
A40	SDONE	×	×	—
A41	SBO	×	×	—
A42	GND	GND	GND	—
A43	PAR	HAS	HAS	输入 / 输出
A44	AD15	HD15	HD15	输入 / 输出
A45	+3.3V(PCI)	×	×	—
A46	AD13	HD13	HD13	输入 / 输出
A47	AD11	HD11	HD11	输入 / 输出
A48	GND	GND	GND	—
A49	AD09	HD09	HD09	输入 / 输出
A50	键位	×	×	—
A51	键位	×	×	—
A52	BE0	×	×	输入
A53	+3.3V(PCI)	×	×	—
A54	AD06	HD06	HD06	输入 / 输出
A55	AD04	HD04	HD04	输入 / 输出
A56	GND	GND	GND	—
A57	AD02	HD02	HD02	输入 / 输出
A58	AD00	HD00	HD00	输入 / 输出
A59	V (I/O)	×	×	—
A60	REQ64	×	×	—
A61	+5V	+5V	+5V	—
A62	+5V	+5V	+5V	—
B1	-12V	×	×	—
B2	TCK	×	×	—
B3	EMAC_DETECT	EMAC_DETECT	EMAC_DETECT	输入
B4	TDO	×	×	—
B5	+5V	+5V	+5V	—
B6	+5V	+5V	+5V	—
B7	INTB	×	×	—
B8	INTD	×	×	—
B9	PRSNT1	×	×	—
B10	HPI_DETECT	HPI_DETECT	HPI_DETECT	—
B11	PRSNT2	×	×	—
B12	键位	×	×	—
B13	键位	×	×	—
B14	RSV	×	×	—
B15	GND	GND	GND	—
B16	CLK	GP0[14]	GP0[14]	输入 / 输出
B17	GND	GND	GND	—

B18	<u>REQ</u>	GP0[11]	GP0[11]	输入 / 输出
B19	V (I/O)	×	×	—
B20	AD31	HD31	×	输入 / 输出
B21	AD29	HD29	×	输入 / 输出
B22	GND	GND	GND	—
B23	AD27	HD27	×	输入 / 输出
B24	AD25	HD25	×	输入 / 输出
B25	+3.3V(PCI)	×	×	—
B26	<u>CBE3</u>	GP0[10]	GP0[10]	输入 / 输出
B27	AD23	HD23	×	输入 / 输出
B28	GND	GND	GND	—
B29	AD21	HD21	×	输入 / 输出
B30	AD19	HD19	×	输入 / 输出
B31	+3.3V(PCI)	×	×	—
B32	AD17	HD17	×	输入 / 输出
B33	<u>CBE2</u>	<u>HR/W</u>	<u>HR/W</u>	输入 / 输出
B34	GND	GND	GND	—
B35	<u>IRDY</u>	<u>HRDY</u>	<u>HRDY</u>	输入 / 输出
B36	+3.3V(PCI)	×	×	—
B37	<u>DEVSEL</u>	<u>HCNTL1</u>	<u>HCNTL1</u>	输入 / 输出
B38	GND	GND	GND	—
B39	<u>LOCK</u>	×	×	—
B40	<u>PERR</u>	<u>HCS</u>	<u>HCS</u>	输入 / 输出
B41	+3.3V(PCI)	×	×	—
B42	<u>SERR</u>	<u>HDS1</u>	<u>HDS1</u>	输入 / 输出
B43	+3.3V(PCI)	×	×	—
B44	<u>CBE1</u>	<u>HDS2</u>	<u>HDS2</u>	输入 / 输出
B45	AD14	HD14	HD14	输入 / 输出
B46	GND	GND	GND	—
B47	AD12	HD12	HD12	输入 / 输出
B48	AD10	HD10	HD10	输入 / 输出
B49	GND	GND	GND	—
B50	键位	×	×	—
B51	键位	×	×	—
B52	AD08	HD08	HD08	输入 / 输出
B53	AD07	HD07	HD07	输入 / 输出
B54	+3.3V(PCI)	×	×	—
B55	AD05	HD05	HD05	输入 / 输出
B56	AD03	HD03	HD03	输入 / 输出
B57	GND	GND	GND	—
B58	AD01	HD01	HD01	输入 / 输出
B59	V (I/O)	×	×	—
B60	<u>ACK64</u>	×	×	—
B61	+5V	+5V	+5V	—
B62	+5V	+5V	+5V	—

11.3 指示灯

在 SEED-VPM642 系统中共有 3 个发光二极管，分别为 D3、D4、D5。各个二极管的连接如下所示：

D3：为+3.3V 电源指示灯，正常情况下 D3 点亮，否则 D3 熄灭。

D4：与 TMS320DM642 的 GP3 连接，当 GP3 为低电平时，D4 点亮，当 GP3 为高电平时，D4 熄灭。

D5：与 TMS320DM642 的 GP8 连接，当 GP8 为低电平时，D5 点亮，当 GP8 为高电平时，D5 熄灭。

发光二极管 D4 与 D5 可以用来显示程序运行的状态。

附录 A

寄存器

SEED-VPM642 系统中总共有 10 个寄存器，用于设置系统的状态和反馈状态信息。它们均在 CPLD 中实现。

A.1 数字量输出寄存器 (DOUTR)

地址: 0x9008 0010 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
DOUT7	DOUT6	DOUT5	DOUT4	DOUTN3	DOUT2	DOUT1	DOUT0

DOUT [i]: 直接输出给连接器 J1 上的 DO[i] ($i = 0, 1, \dots, 7$) 信号;

0: DO[i]当前输出为低电平;

1: DO[i]当前输出为高电平。

A.2 数字量输入寄存器 (DINR)

地址: 0x9008 0010 (只读)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
DIN7	DIN6	DIN5	DIN4	DIN3	DIN2	DIN1	DIN0

DIN[i]: 连接器 J1 上的 DI[i] ($i = 0, 1, \dots, 7$) 信号的当前状态;

0: DI[i]当前状态为低电平;

1: DI[i]当前状态为高电平。

A.3 Flash页寄存器 (FLASHPAGE) :

地址: 0x9008 0011 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	PA21	PA20	PA19

PA[21:19]: FLASH 的页地址输出;

A.4 ATA状态寄存器 (ATASTATUS)

地址: 0x9008 0011 (只读)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	×	×	DASP

DASP: ATA 的 DASP 管脚的状态;

0: 设备有效或从设备存在;

1: 设备无效。

A.5 串口配置寄存器 (UARTSET)

地址: 0x9008 0012, 只写

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	FASTB	FASTA	RS485/RS-232B	RS485/RS-232A

RS485/RS-232A: 异步串口 0 (COM 0) 配置为 RS232 方式还是 RS422/RS485 方式

0: 选择 RS232 方式

1: 选择 RS422/RS485 方式

RS485/RS-232B: 异步串口 1 (COM 1) 配置为 RS232 方式还是 RS422/RS485 方式

0 选择 RS232 方式

1 选择 RS422/RS485 方式

FASTA: 异步串口 1 (COM 1) 配置为全速还是慢速运行方式

0 慢速运行方式

1 快速运行方式

FASTB: 异步串口 2 (COM 2) 配置为全速还是慢速运行方式

0 慢速运行方式

1 快速运行方式

A.6 音频锁相环控制寄存器 (AUDIOPLL)

地址: 0x9008 0013 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	MD	MC	MS

MD: PLL1708 串行配置的数据位;

0 MD 管脚输出为低电平

1 MD 管脚输出为高电平

MC: PLL1708 串行配置的位-时钟;

0 MC 管脚输出为低电平

1 MC 管脚输出为高电平

MS: PLL1708 串行配置的片选信号。

0 MS 管脚输出为低电平

1 MS 管脚输出为高电平

A.7 ESAM控制寄存器 (ESAMCNTL)

地址: 0x9008 0014 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	RST	TorR	DO

RST: ESAM 复位控制位。

0 无复位产生;

1 产生 ESAM 复位信号。

TorR: 发送与接收控制位

0 从 ESAM 的 I/O 管脚接收数据;

1 向 ESAM 的 I/O 管脚发送数据。

DO: 向输出 ESAM 的 I/O 管脚发送的电平。

0 向 ESAM 的 I/O 管脚写 0;

1 向 ESAM 的 I/O 管脚写 1。

A.8 ESAM状态寄存器 (ESAMSTATUS)

地址: 0x0x9008 0014 (只读)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	×	×	DI

DI: ESAM 复位控制位。

0 ESAM 的 I/O 管脚状态为低;

1 ESAM 的 I/O 管脚状态为高。

A.9 看门狗使能寄存器 (WATCHDOG)

地址: 0x0x9008 0015 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	×	SST_RST	WDEN

WDEN: 看门狗使能位。

0 禁止看门狗功能;

1 使能看门狗功能。

SAA_RST: 看门狗使能位。

0 SAA7121 处于复位状态 (默认状态);

1 SAA7121 脱离复位状态。

A.10 看门狗使能寄存器 (WDUP)

地址: 0x0x9008 0016 (只写)

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	×	×	×

当系统控制寄存器中的 WDEN 位为 1 时, 对此寄存器作写操作, 刷新看门狗电路。

A.11 串口中断源寄存器 (UARTINIT)

地址: 0x9008 0012, 只读

D07	D06	D05	D04	D03	D02	D01	D00
×	×	×	×	×	×	UARTBINIT	UARTAINIT

UARTXINIT: 异步串口中断源

- 0: 对应串口通道无中断
- 1: 对应串口通道有中断

附录 B

可编程器件说明

SEED-VPM642 选用的可编程器件型号为 CY37064VP100。下表是这个芯片的管脚定义及功能描述。

管脚	定义	方向	功能描述
U36.1	TCK	IN	器件编程之 TCK 信号
U36.2	GND	GND	
U36.3	EMAC_EN	OUT	网络接口使能信号
U36.4	EXT_INT5/GP5	OUT	DM642 中断 5
U36.5	PCI_EN	OUT	PCI 接口使能信号
U36.6	ESAM_INT	IN	ESAM 加密中断
U36.7	TEA4	IN	DM642 地址线
U36.8	TEA3	IN	DM642 地址线
U36.9	TCAS /RE	IN	DM642 读使能
U36.10	TWE	IN	DM642 写使能
U36.11	未使用		
U36.12	+3.3V	POWER	
U36.13	未使用		
U36.14	GND	GND	
U36.15	未使用		
U36.16	TED7	INOUT	DM642 数据信号
U36.17	TED6	INOUT	DM642 数据信号
U36.18	TED5	INOUT	DM642 数据信号
U36.19	TED4	INOUT	DM642 数据信号
U36.20	TED3	INOUT	DM642 数据信号
U36.21	TED2	INOUT	DM642 数据信号
U36.22	TED1	INOUT	DM642 数据信号
U36.23	TED0	INOUT	DM642 数据信号
U36.24	+3.3V	POWER	
U36.25	未使用		
U36.26	TMS	IN	器件编程之 TMS 信号
U36.27	GND	GND	
U36.28	TEA5	IN	DM642 地址线
U36.29	TCE2	IN	DM642 的片选信号

U36.30	TCE1	IN	DM642 的片选信号
U36.31	TEA7	IN	DM642 地址线
U36.32	TEA6	IN	DM642 地址线
U36.33	PA20	OUT	FLASH 页地址信号
U36.34	PA19	OUT	FLASH 页地址信号
U36.35	PA21	OUT	FLASH 页地址信号
U36.36	<u>RESET</u>	OUT	系统复位输出
U36.37	+3.3V	POWER	
U36.38	未使用		
U36.39	GND	GND	
U36.40	+3.3V	POWER	
U36.41	FLASH_CS	OUT	FLASH 片选信号
U36.42	TEA22	IN	DM642 地址线
U36.43	ATA_DASP	IN	硬盘是否存在信号
U36.44	<u>ATA_CS0</u>	OUT	ATA 的片选 0
U36.45	<u>ATA_CS1</u>	OUT	ATA 的片选 1
U36.46	<u>ATA_CS</u>	OUT	ATA 的片选
U36.47	WDI	OUT	系统看门狗时钟输入
U36.48	F3M57	IN	时钟输入
U36.49	+3.3V	POWR	
U36.50	TDO	OUT	器件编程之 TDO 信号
U36.51	未使用		
U36.52	GND	GND	
U36.53	<u>ESAM_RST</u>	OUT	ESAM 加密复位信号
U36.54	ESAM_I/O	IN	ESAM 加密输入与输出
U36.55	HPI_DETECT	IN	HPI 接口选择信号
U36.56	HPI32_EN	OUT	32 位 HPI 接口使能信号
U36.57	AP_MD	OUT	PLL1705 控制接口数据信号
U36.58	AP_MC	OUT	PLL1705 控制接口时钟信号
U36.59	AP_MS	OUT	PLL1705 控制接口使能信号
U36.60	UART_RST	OUT	TL16C752 复位
U36.61	EMAC_DETECT	IN	网络接口选择信号
U36.62	+3.3V	POWR	
U36.63	未使用		
U36.64	GND	GND	
U36.65	DI7	IN	开关量输入信号
U36.66	SAA_RST	OUT	SAA7121 复位信号
U36.67	DI6	IN	开关量输入信号
U36.68	DI5	IN	开关量输入信号
U36.69	DI4	IN	开关量输入信号
U36.70	DI3	IN	开关量输入信号

U36.71	DI2	IN	开关量输入信号
U36.72	DI1	IN	开关量输入信号
U36.73	DI0	IN	开关量输入信号
U36.74	+3.3V	POWER	
U36.75	TDI		器件编程之 TDI 信号
U36.76	未使用		
U36.77	GND	GND	
U36.78	DO7	OUT	开关量输出信号
U36.79	DO6	OUT	开关量输出信号
U36.80	DO5	OUT	开关量输出信号
U36.81	DO4	OUT	开关量输出信号
U36.82	DO3	OUT	开关量输出信号
U36.83	DO2	OUT	开关量输出信号
U36.84	DO1	OUT	开关量输出信号
U36.85	DO0	OUT	开关量输出信号
U36.86	未使用		
U36.87	+3.3V	POWER	
U36.88	未使用		
U36.89	GND	GND	
U36.90	+3.3V	POWER	
U36.91	FASTB	OUT	TL16C752 之 B 通路 FAST 使能
U36.92	<u>UART_CSB</u>	OUT	TL16C752 之 B 通路片选
U36.93	<u>UART_CSA</u>	OUT	TL16C752 之 A 通路片选
U36.94	FASTA	OUT	TL16C752 之 B 通路 FAST 使能
U36.95	EN485A	OUT	TL16C752 之 A 通路 485 使能
U36.96	EN485B	OUT	TL16C752 之 B 通路 485 使能
U36.97	UARTINTA	IN	TL16C752 之 A 通路中断
U36.98	UARTINTB	IN	TL16C752 之 B 通路中断
U36.99	+3.3V	POWER	
U36.100	未使用		